



msi[™]

Z68A-G45 (G3) series

MS-7750 (v2.x) Mainboard

G52-77501XA

Copyright Notice

The material in this document is the intellectual property of **MICRO-STAR INTERNATIONAL**. We take every care in the preparation of this document, but no guarantee is given as to the correctness of its contents. Our products are under continual improvement and we reserve the right to make changes without notice.

Trademarks

All trademarks in this manual are properties of their respective owners.

- MSI® is registered trademark of Micro-Star Int'l Co.,Ltd.
- NVIDIA® is registered trademark of NVIDIA Corporation.
- ATI® is registered trademark of AMD Corporation.
- AMD® is registered trademarks of AMD Corporation.
- Intel® is registered trademarks of Intel Corporation.
- Windows® is registered trademarks of Microsoft Corporation.
- AMI® is registered trademark of American Megatrends Inc.
- Award® is a registered trademark of Phoenix Technologies Ltd.
- Sound Blaster® is registered trademark of Creative Technology Ltd.
- Realtek® is registered trademark of Realtek Semiconductor Corporation.
- JMicron® is registered trademark of JMicron Technology Corporation.
- Netware® is a registered trademark of Novell, Inc.
- Lucid® is trademarks of LucidLogix Technologies, Ltd.
- VIA® is registered trademark of VIA Technologies, Inc.
- ASMedia® is registered trademark of ASMedia Technology Inc.
- iPad, iPhone, and iPod are trademarks of Apple Inc.

Revision History

Revision	Revision History	Date
V2.0	First release for PCB 2.X (Europe version)	2011/ 08
V2.1	Update to PCIe 3.0 for PCB 2.X	2011/ 08

Technical Support

If a problem arises with your system and no solution can be obtained from the user's manual, please contact your place of purchase or local distributor. Alternatively, please try the following help resources for further guidance.

- ☐ Visit the MSI website for technical guide, BIOS updates, driver updates, and other information: <http://www.msi.com/service/download>
- ☐ Contact our technical staff at: <http://support.msi.com>

Safety Instructions

- Always read the safety instructions carefully.
- Keep this User's Manual for future reference.
- Keep this equipment away from humidity.
- Lay this equipment on a reliable flat surface before setting it up.
- The openings on the enclosure are for air convection hence protects the equipment from overheating. **DO NOT COVER THE OPENINGS.**
- Make sure the voltage of the power source is at 110/220V before connecting the equipment to the power inlet.
- Place the power cord such a way that people can not step on it. Do not place anything over the power cord.
- Always Unplug the Power Cord before inserting any add-on card or module.
- All cautions and warnings on the equipment should be noted.
- Never pour any liquid into the opening that can cause damage or cause electrical shock.
- If any of the following situations arises, get the equipment checked by service personnel:
 - The power cord or plug is damaged.
 - Liquid has penetrated into the equipment.
 - The equipment has been exposed to moisture.
 - The equipment does not work well or you can not get it work according to User's Manual.
 - The equipment has been dropped and damaged.
 - The equipment has obvious sign of breakage.
- **DO NOT LEAVE THIS EQUIPMENT IN AN ENVIRONMENT ABOVE 60°C (140°F), IT MAY DAMAGE THE EQUIPMENT.**

FCC-B Radio Frequency Interference Statement

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against



harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the measures listed below.

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/television technician for help.

Notice 1

The changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Notice 2

Shielded interface cables and A.C. power cord, if any, must be used in order to comply with the emission limits.

VOIR LA NOTICE D'INSTALLATION AVANT DE RACCORDER AU RESEAU.



This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- 1) this device may not cause harmful interference, and
- 2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Battery Information



European Union:

Batteries, battery packs, and accumulators should not be disposed of as unsorted household waste. Please use the public collection system to return, recycle, or treat them in compliance with the local regulations.



Taiwan:

For better environmental protection, waste batteries should be collected separately for recycling or special disposal.

廢電池請回收

California, USA:

The button cell battery may contain perchlorate material and requires special handling when recycled or disposed of in California.

For further information please visit:

<http://www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate/>

CAUTION: There is a risk of explosion, if battery is incorrectly replaced.

Replace only with the same or equivalent type recommended by the manufacturer.

Chemical Substances Information

In compliance with chemical substances regulations, such as the EU REACH Regulation (Regulation EC No. 1907/2006 of the European Parliament and the Council), MSI provides the information of chemical substances in products at:

http://www.msi.com/html/popup/csr/evmtprrt_pcm.html

BSMI EMI 聲明

警告使用者:

這是甲類資訊產品，在居住的環境中使用時，可能會造成無線電干擾，在這種情況下，使用者會被要求採取某些適當的對策。

WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) Statement

ENGLISH

To protect the global environment and as an environmentalist, MSI must remind you that...



Under the European Union ("EU") Directive on Waste Electrical and Electronic Equipment, Directive 2002/96/EC, which takes effect on August 13, 2005, products of "electrical and electronic equipment" cannot be discarded as municipal wastes anymore, and manufacturers of covered electronic equipment will be obligated to take back such products at the end of their useful life. MSI will comply with the product take back requirements at the end of life of MSI-branded products that are sold into the EU. You can return these products to local collection points.

DEUTSCH

Hinweis von MSI zur Erhaltung und Schutz unserer Umwelt

Gemäß der Richtlinie 2002/96/EG über Elektro- und Elektronik-Altgeräte dürfen Elektro- und Elektronik-Altgeräte nicht mehr als kommunale Abfälle entsorgt werden. MSI hat europaweit verschiedene Sammel- und Recyclingunternehmen beauftragt, die in die Europäische Union in Verkehr gebrachten Produkte, am Ende seines Lebenszyklus zurückzunehmen. Bitte entsorgen Sie dieses Produkt zum gegebenen Zeitpunkt ausschliesslich an einer lokalen Altgerätesammelstelle in Ihrer Nähe.

FRANÇAIS

En tant qu'écologiste et afin de protéger l'environnement, MSI tient à rappeler ceci...

Au sujet de la directive européenne (EU) relative aux déchets des équipement électriques et électroniques, directive 2002/96/EC, prenant effet le 13 août 2005, que les produits électriques et électroniques ne peuvent être déposés dans les décharges ou tout simplement mis à la poubelle. Les fabricants de ces équipements seront obligés de récupérer certains produits en fin de vie. MSI prendra en compte cette exigence relative au retour des produits en fin de vie au sein de la communauté européenne. Par conséquent vous pouvez retourner localement ces matériels dans les points de collecte.

РУССКИЙ

Компания MSI предпринимает активные действия по защите окружающей среды, поэтому напоминаем вам, что....

В соответствии с директивой Европейского Союза (ЕС) по предотвращению загрязнения окружающей среды использованным электрическим и электронным оборудованием (директива WEEE 2002/96/ЕС), вступающей в силу 13 августа 2005 года, изделия, относящиеся к электрическому и электронному оборудованию, не могут рассматриваться как бытовой мусор, поэтому производители вышеперечисленного электронного оборудования обязаны принимать его для переработки по окончании срока службы. MSI обязуется соблюдать требования по приему продукции, проданной под маркой MSI на территории ЕС, в переработку по окончании срока службы. Вы можете вернуть эти изделия в специализированные пункты приема.

ESPAÑOL

MSI como empresa comprometida con la protección del medio ambiente, recomienda: Bajo la directiva 2002/96/EC de la Unión Europea en materia de desechos y/o equipos electrónicos, con fecha de rígor desde el 13 de agosto de 2005, los productos clasificados como “eléctricos y equipos electrónicos” no pueden ser depositados en los contenedores habituales de su municipio, los fabricantes de equipos electrónicos, están obligados a hacerse cargo de dichos productos al termino de su período de vida. MSI estará comprometido con los términos de recogida de sus productos vendidos en la Unión Europea al final de su periodo de vida. Usted debe depositar estos productos en el punto limpio establecido por el ayuntamiento de su localidad o entregar a una empresa autorizada para la recogida de estos residuos.

NEDERLANDS

Om het milieu te beschermen, wil MSI u eraan herinneren dat...

De richtlijn van de Europese Unie (EU) met betrekking tot Vervuiling van Electriche en Electronische producten (2002/96/EC), die op 13 Augustus 2005 in zal gaan kunnen niet meer beschouwd worden als vervuiling. Fabrikanten van dit soort producten worden verplicht om producten retour te nemen aan het eind van hun levenscyclus. MSI zal overeenkomstig de richtlijn handelen voor de producten die de merknaam MSI dragen en verkocht zijn in de EU. Deze goederen kunnen geretourneerd worden op lokale inzamelingspunten.

SRPSKI

Da bi zaštitili prirodnu sredinu, i kao preduzeće koje vodi računa o okolini i prirodnoj sredini, MSI mora da vas podesti da...

Po Direktivi Evropske unije (“EU”) o odbačenoj ekektronskoj i električnoj opremi, Direktiva 2002/96/EC, koja stupa na snagu od 13. Avgusta 2005, proizvodi koji spadaju pod “elektronsku i električnu opremu” ne mogu više biti odbačeni kao običan otpad i proizvođači ove opreme biće prinuđeni da uzmu natrag ove proizvode na kraju njihovog uobičajenog veka trajanja. MSI će poštovati zahtev o preuzimanju ovakvih proizvoda kojima je istekao vek trajanja, koji imaju MSI oznaku i koji su prodati u EU. Ove proizvode možete vratiti na lokalnim mestima za prikupljanje.

POLSKI

Aby chronić nasze środowisko naturalne oraz jako firma dbająca o ekologię, MSI przypomina, że...

Zgodnie z Dyrektywą Unii Europejskiej (“UE”) dotyczącą odpadów produktów elektrycznych i elektronicznych (Dyrektywa 2002/96/EC), która wchodzi w życie 13 sierpnia 2005, tzw. “produkty oraz wyposażenie elektryczne i elektroniczne” nie mogą być traktowane jako śmieci komunalne, tak więc producenci tych produktów będą zobowiązani do odbierania ich w momencie gdy produkt jest wycofywany z użycia. MSI wypełni wymagania UE, przyjmując produkty (sprzedawane na terenie Unii Europejskiej) wycofywane z użycia. Produkty MSI będzie można zwracać w wyznaczonych punktach zbiorczych.

TÜRKÇE

Çevreci özelliğiyle bilinen MSI dünyada çevreyi korumak için hatırlatır:

Avrupa Birliği (AB) Kararnamesi Elektrik ve Elektronik Malzeme Atığı, 2002/96/EC Kararnamesi altında 13 Ağustos 2005 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, elektrikli ve elektronik malzemeler diğer atıklar gibi çöpe atılmayacak ve bu elektronik cihazların üreticileri, cihazların kullanım süreleri bittikten sonra ürünleri geri toplamakla yükümlü olacaktır. Avrupa Birliği'ne satılan MSI markalı ürünlerin kullanım süreleri bittiğinde MSI ürünlerin geri alınması isteği ile işbirliği içerisinde olacaktır. Ürünlerinizi yerel toplama noktalarına bırakabilirsiniz.

ČESKY

Záleží nám na ochraně životního prostředí - společnost MSI upozorňuje...

Podle směrnice Evropské unie ("EU") o likvidaci elektrických a elektronických výrobků 2002/96/EC platné od 13. srpna 2005 je zakázáno likvidovat "elektrické a elektronické výrobky" v běžném komunálním odpadu a výrobci elektrických výrobků, na které se tato směrnice vztahuje, budou povinni odebírat takové výrobky zpět po skončení jejich životnosti. Společnost MSI splní požadavky na odebírání výrobků značky MSI, prodávaných v zemích EU, po skončení jejich životnosti. Tyto výrobky můžete odevzdat v místních sběrnách.

MAGYAR

Annak érdekében, hogy környezetünket megvédjük, illetve környezetvédőként fellépve az MSI emlékezteti Önt, hogy ...

Az Európai Unió („EU”) 2005. augusztus 13-án hatályba lépő, az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló 2002/96/EK irányelve szerint az elektromos és elektronikus berendezések többé nem kezelhetőek lakossági hulladékként, és az ilyen elektronikus berendezések gyártói köteleessé válnak az ilyen termékek visszavételére azok hasznos élettartama végén. Az MSI betartja a termékvisszavétellel kapcsolatos követelményeket az MSI márkánév alatt az EU-n belül értékesített termékek esetében, azok élettartamának végén. Az ilyen termékeket a legközelebbi gyűjtőhelyre viheti.

ITALIANO

Per proteggere l'ambiente, MSI, da sempre amica della natura, ti ricorda che....

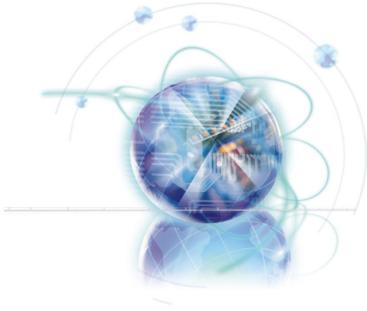
In base alla Direttiva dell'Unione Europea (EU) sullo Smaltimento dei Materiali Elettrici ed Elettronici, Direttiva 2002/96/EC in vigore dal 13 Agosto 2005, prodotti appartenenti alla categoria dei Materiali Elettrici ed Elettronici non possono più essere eliminati come rifiuti municipali: i produttori di detti materiali saranno obbligati a ritirare ogni prodotto alla fine del suo ciclo di vita. MSI si adegnerà a tale Direttiva ritirando tutti i prodotti marchiati MSI che sono stati venduti all'interno dell'Unione Europea alla fine del loro ciclo di vita. È possibile portare i prodotti nel più vicino punto di raccolta

CONTENTS

Copyright Notice	ii
Trademarks	ii
Revision History.....	ii
Technical Support.....	iii
Safety Instructions.....	iii
FCC-B Radio Frequency Interference Statement.....	iv
Battery Information	v
Chemical Substances Information.....	v
BSMI EMI 聲明	v
WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) Statement	vi
English.....	En-1
Mainboard Specifications	En-2
Connectors Quick Guide	En-4
Back Panel Quick Guide	En-6
CPU (Central Processing Unit)	En-8
Mounting Screw Holes	En-12
Power Supply	En-13
Memory	En-14
Expansion Slots	En-16
Video/ Graphics Cards	En-17
Internal Connectors.....	En-18
Jumper	En-25
BIOS Setup.....	En-26
Software Information	En-36
한국어	Kr-1
메인보드 사양	Kr-2
빠른 부품 설명서	Kr-4
후면 패널.....	Kr-6
CPU (중앙 처리 장치).....	Kr-8
장착 스크류 홀	Kr-12
전원 공급 장치.....	Kr-13
메모리	Kr-14
확장 슬롯	Kr-16
비디오/ 그래픽 카드	Kr-17
내장 커넥터	Kr-18

접피.....	Kr-25
BIOS 설정	Kr-26
소프트웨어 정보	Kr-36
日本語.....	Jp-1
マザーボードの仕様.....	Jp-2
コネクタークイックガイド.....	Jp-4
I/Oパネルクイックガイド.....	Jp-6
CPUに関する注意事項.....	Jp-8
取付穴.....	Jp-12
電源.....	Jp-13
メモリ.....	Jp-14
拡張スロット.....	Jp-16
ビデオ/グラフィックスカード.....	Jp-17
内部コネクタ.....	Jp-18
ジャンパ.....	Jp-25
BIOSの設定.....	Jp-26
ソフトウェアの情報.....	Jp-36
繁體中文.....	Tc-1
主機板規格.....	Tc-2
接頭快速指南.....	Tc-4
背板快速指南.....	Tc-6
CPU (中央處理器).....	Tc-8
裝機孔.....	Tc-12
電源供應器.....	Tc-13
記憶體.....	Tc-14
擴充插槽.....	Tc-16
顯示卡.....	Tc-17
內建接頭.....	Tc-18
跳線.....	Tc-25
BIOS 設定.....	Tc-26
軟體訊息.....	Tc-36

简体中文	Sc-1
主板规格	Sc-2
组件快速指南	Sc-4
后置面板指南	Sc-6
CPU (中央处理器)	Sc-8
螺丝孔	Sc-12
电源适配器	Sc-13
内存	Sc-14
扩展插槽	Sc-16
视频/ 显卡	Sc-17
内部接口	Sc-18
跳线	Sc-25
BIOS 设置	Sc-26
软件信息	Sc-36



English

Z68A-G45 (G3)

Series

Asia version

Mainboard Specifications

Processor Support

- Intel® Core™ i7/ Core™ i5 /Core™ i3/ Pentium®/ Celeron® processors for the LGA1155 package
(For the latest information about CPU, please visit <http://www.msi.com/service/cpu-support>)

Chipset

- Intel® Z68 (B3) chipset

Memory Support

- 4x DDR3 DIMMs support DDR3 2133*(OC)/ 1866*(OC)/ 1600*(OC)/ 1333/ 1066 DRAM (32GB Max)
- Supports Dual-Channel mode
(*OC = OverClocking, for more information on compatible components, please visit <http://www.msi.com/service/test-report>)

LAN

- Supports LAN 10/100/1000 Fast Ethernet by Realtek® RTL8111E

Audio

- Integrated HD audio codec by Realtek® ALC892
- 8-channel audio with jack sensing

SATA

- 2x SATA 6Gb/s ports (SATA1~2) by Intel® Z68 PCH
- 4x SATA 3Gb/s ports (SATA3~6) by Intel® Z68 PCH

RAID

- SATA1~2 support Intel® Rapid Storage Technology (AHCI/ RAID 0/ 1)
- SATA3~6 support Intel® Rapid Storage Technology (AHCI/ RAID 0/ 1/ 5/ 10)
- Supports SSD caching for system acceleration

USB 3.0

- 2x USB 3.0 rear IO ports by NEC D720200
- 1x USB 3.0 onboard connector by NEC D720200

Multi-GPU

- Supports ATI® CrossFireX™ Technology
- Supports NVIDIA® SLI™ Technology
- Supports Lucid® VIRTU Technology

Connectors & Buttons

- Back panel
 - 1x PS/2 keyboard/ mouse combo port
 - 4x USB 2.0 ports
 - 1x Clear CMOS button
 - 1x Coaxial S/PDIF-out port
 - 1x Optical S/PDIF-out port
 - 1x LAN port
 - 2x USB 3.0 ports
 - 1x HDMI port**
 - 1x VGA port**
 - 1x DVI-D port**
 - 6x flexible audio ports
- ** (The HDMI, DVI-D and VGA ports only work with Integrated Graphics Processor)
- On-Board
 - 4x USB 2.0 connectors
 - 1x USB 3.0 connector
 - 1x Chassis Intrusion connector
 - 1x S/PDIF-Out connector
 - 1x Front Panel Audio connector
 - 1x TPM Module connector
 - 1x Serial port connector
 - 1x DLED3 connector (optional)

Slots

- 2x PCIe 3.0 x16 slots
 - PCI_E2 supports up to PCIe x16 speed (when PCI_E5 is empty) or PCIe x8 speed (when PCI_E5 is installed)
 - PCI_E5 supports up to PCIe x8 speed
- 3x PCIe 2.0 x1 slots
- 2x PCI slots

Form Factor

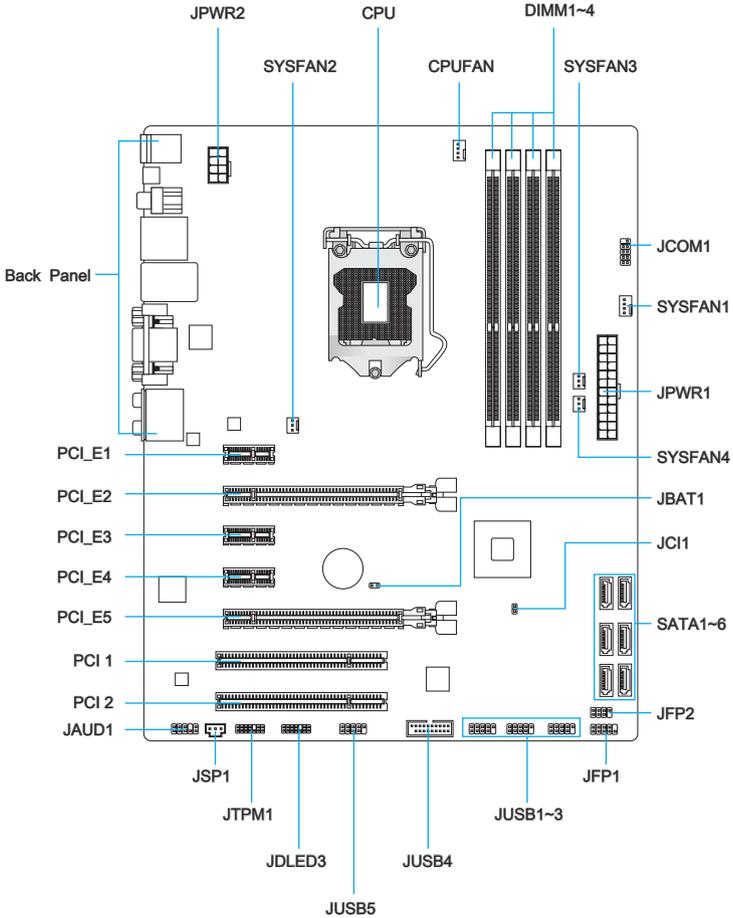
- ATX (24.4 cm X 30.5 cm)

Mounting Screw Holes

- 9x mounting holes

If you need to purchase accessories and request the part numbers, you could search the product web page and find details on our web address <http://www.msi.com/index.php>

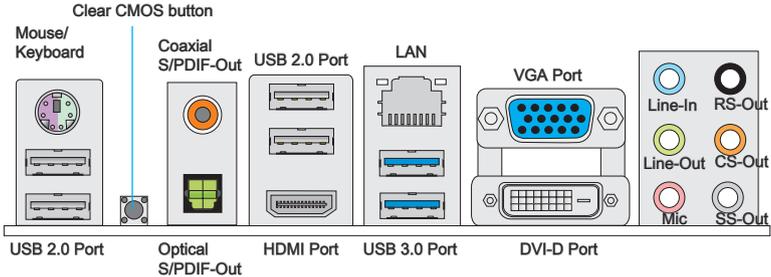
Connectors Quick Guide



Connectors Reference Guide

Port Type	Port Name	Page
LGA 1155 CPU Socket	CPU	En-8
ATX 24-pin Power Connector	JPWR1	En-13
ATX 8-pin Power Connector	JPWR2	En-13
DDR3 Memory Slots	DIMM1~4	En-14
PCIe x16 Expansion Slots	PCI_E2, 5	En-16
PCIe x1 Expansion Slots	PCI_E1, 3, 4	En-16
PCI Expansion Slots	PCI 1, 2	En-16
Serial ATA Connectors	SATA1~6	En-18
CPU Fan Power Connector	CPUFAN	En-19
System Fan Power Connectors	SYSFAN1~4	En-19
Front Panel Connectors	JFP1, JFP2	En-20
Front Panel Audio Connector	JAUD1	En-20
USB 2.0 Expansion Connectors	JUSB1, 2, 3, 5	En-21
S/PDIF-Out Expansion Connector	JSP1	En-21
Chassis Intrusion Connector	JCI1	En-22
TPM Module Connector	JTPM1	En-22
USB 3.0 Expansion Connector	JUSB4	En-23
DLED3 Connector	JDLED3	En-23
Serial Port Connector	JCOM1	En-24
Clear CMOS Jumper	JBAT1	En-25

Back Panel Quick Guide



► Mouse/Keyboard

A combination PS/2® mouse/keyboard DIN connector for a PS/2® mouse/keyboard.

► USB 2.0 Port

The USB 2.0 port is for attaching USB 2.0 devices such as keyboard, mouse, or other USB 2.0-compatible devices.

► Clear CMOS Button

There is CMOS RAM present on board that is powered by an external battery to store system configuration data. Using CMOS RAM, the system can automatically boot into the operating system (OS) every time it is turned on. If you wish to clear the system configuration, press the button to clear the data.

Important

- Please make sure that the system is powered off (G3 state), before clearing CMOS data.
- After clearing CMOS data, the system will automatically boot.

► Coaxial S/PDIF-Out

This S/PDIF (Sony & Philips Digital Interconnect Format) connector is provided for digital audio transmission to external speakers through a coaxial cable.

► Optical S/PDIF-Out

This S/PDIF (Sony & Philips Digital Interconnect Format) connector is provided for digital audio transmission to external speakers through an optical fiber cable.

► USB 3.0 Port

USB 3.0 port is backward-compatible with USB 2.0 devices. It supports data transfer rate up to 5 Gbit/s (SuperSpeed).

Important

In order to use USB 3.0 devices, you must connect to a USB 3.0 port. If a USB cable is used, it must be USB 3.0 compliant.

► HDMI Port

The High-Definition Multimedia Interface (HDMI) is an all-digital audio-video interface that is capable of transmitting uncompressed streams. HDMI supports all types of TV formats, including standard, enhanced, or high-definition video, plus multi-channel digital audio on a single cable.

► VGA Port

The DB15-pin female connector is provided for monitor.

► DVI-D Port

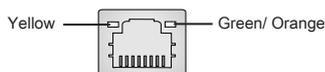
The DVI-D (Digital Visual Interface- Digital) connector can be connected to a LCD monitor. To connect a monitor, please refer to the monitor's manual for more information.

Important

The HDMI, VGA and DVI-D display ports are designed to be used by the Integrated Graphics Processor (IGP). If the processor installed does not provide integrated graphics, these display ports will not function.

► LAN

The standard RJ-45 LAN jack is for connecting to a Local Area Network (LAN).



LED	Color	LED State	Condition
Left	Yellow	Off	LAN link is not established.
		On(Steady)	LAN link is established.
		On(flashing)	The computer is communicating with another computer on the network.
Right	Green	Off	10 Mbits/sec data rate
		On	100 Mbits/sec data rate
	Orange	On	1000 Mbits/sec data rate

► Audio Ports

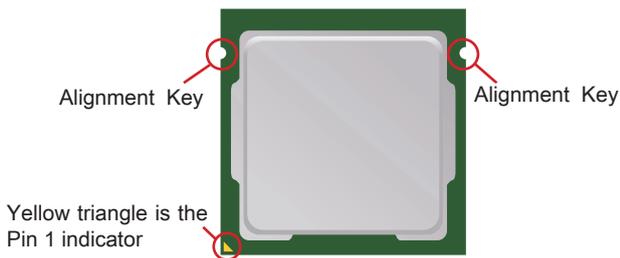
These connectors are used for audio devices. The color of the jack refers to the function of the connector.

- Blue- Line in: Used for connecting external audio outputting devices.
- Green- Line out: Used as a connector for speakers or headphone.
- Pink- Mic: Used as a connector for a microphone.
- Black- RS-Out: Rear surround sound line out in 4/ 5.1/ 7.1 channel mode.
- Orange- CS-Out: Center/ subwoofer line out in 5.1/ 7.1 channel mode.
- Gray- SS-Out: Side surround sound line out in 7.1 channel mode.

CPU (Central Processing Unit)

Introduction to the LGA 1155 CPU

The surface of the LGA 1155 CPU has two alignment keys and a yellow triangle to assist in correctly lining up the CPU for motherboard placement. The yellow triangle is the Pin 1 indicator.



Important

Overheating

Overheating can seriously damage the CPU and motherboard. Always make sure the cooling fans work properly to protect the CPU from overheating. Be sure to apply an even layer of thermal paste (or thermal tape) between the CPU and the heatsink to enhance heat dissipation.

Replacing the CPU

When replacing the CPU, always turn off the system's power supply and unplug the power supply's power cord to ensure the safety of the CPU.

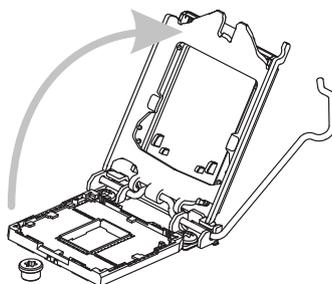
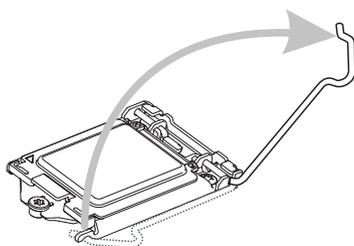
Overclocking

This motherboard is designed to support overclocking. Before attempting to overclock, please make sure that all other system components can tolerate overclocking. Any attempt to operate beyond product specifications is not recommend. MSI does not guarantee the damages or risks caused by inadequate operation beyond product specifications.

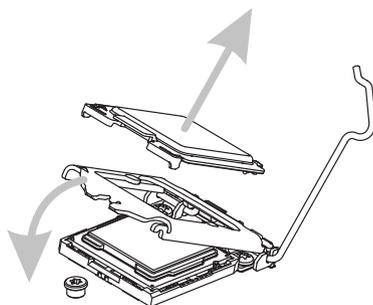
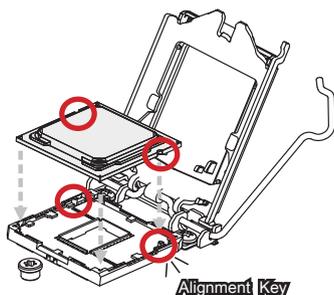
CPU & Cooler Installation

When installing a CPU, always remember to install a CPU cooler. A CPU cooler is necessary to prevent overheating and maintain system stability. Follow the steps below to ensure correct CPU and CPU cooler installation. Wrong installation can damage both the CPU and the motherboard.

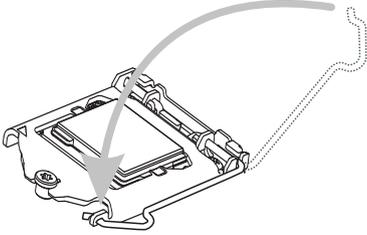
1. Unhook and lift the loading lever to the fully open position.
2. The loading plate should automatically lift up as the loading lever is pushed to the fully open position. **Do not touch any of the CPU socket pins.**



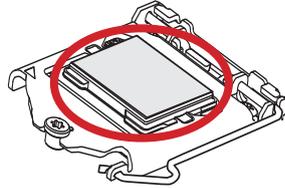
3. Line up the CPU to fit the CPU socket. Be sure to hold the CPU by the base with the metal contacts facing downward. The alignment keys on the CPU will line up with the edges of the CPU socket to ensure a correct fit.
4. Close the loading plate and remove the plastic protective cap.



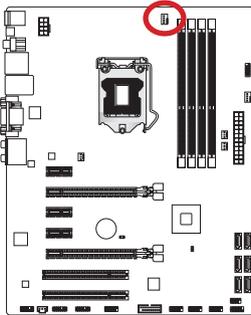
5. Inspect the CPU to check if it is properly seated in the socket. Press the loading lever down and lock it under the retention tab.



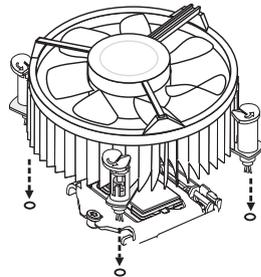
6. Evenly spread a thin layer of thermal paste (or thermal tape) on the top of the CPU. This will help in heat dissipation and prevent CPU overheating.



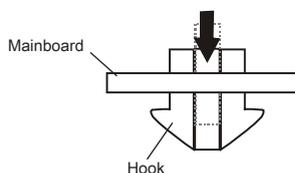
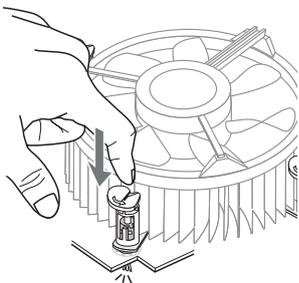
7. Locate the CPU fan connector on the motherboard.



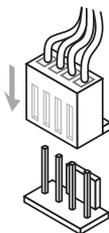
8. Place the heatsink on the motherboard with the fan's wires facing towards the fan connector and the hooks matching the holes on the motherboard.



9. Push down on the heatsink until the four clips get wedged into the holes on the motherboard. Press the four hooks down to fasten the cooler. As each hook locks into position a click should be heard.
10. Inspect the motherboard to ensure that the clip-ends have been properly locked in place.



11. Finally, attach the CPU fan cable to the CPU fan connector on the motherboard.

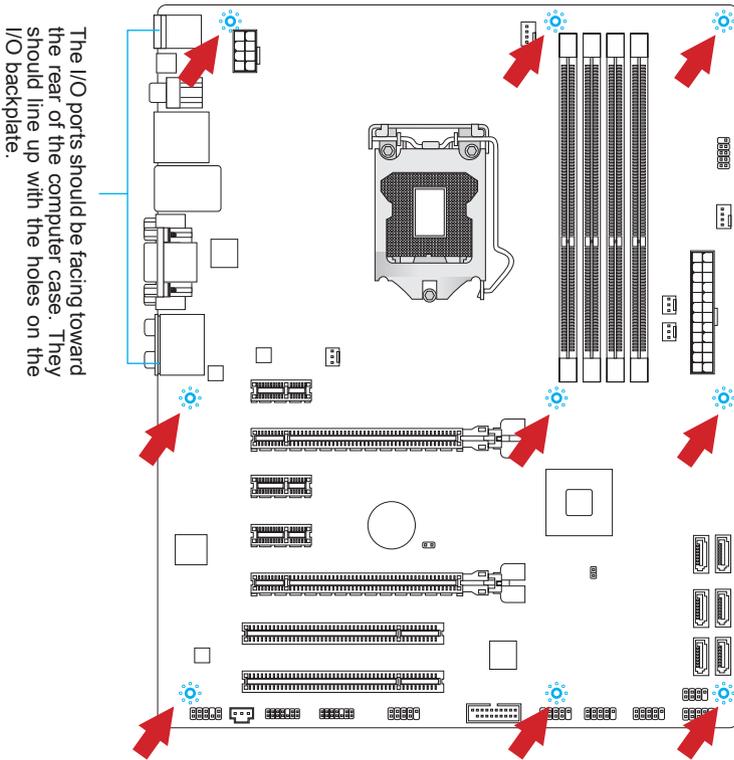


Important

- Do not touch the CPU socket pins.
- Confirm that the CPU cooler has formed a tight seal with the CPU before booting your system.
- Whenever the CPU is not installed, always protect the CPU socket pins by covering the socket with the plastic cap. (shown in Figure 1)
- Motherboard photos shown in this section are for demonstration purposes only. The appearance of your motherboard may vary depending on the model purchased.
- Please refer to the documentation in the CPU cooler package for more details about CPU cooler installation.

Mounting Screw Holes

When installing the mainboard, first install the necessary mounting stands required for a mainboard on the mounting plate in your computer case. If there is an I/O back plate that came with the computer case, please replace it with the I/O backplate that came with the mainboard package. The I/O backplate should snap easily into the computer case without the need for any screws. Align the mounting plate's mounting stands with the screw holes on the mainboard and secure the mainboard with the screws provided with your computer case. The locations of the screw holes on the mainboard are shown below. For more information, please refer to the manual that came with the computer case.



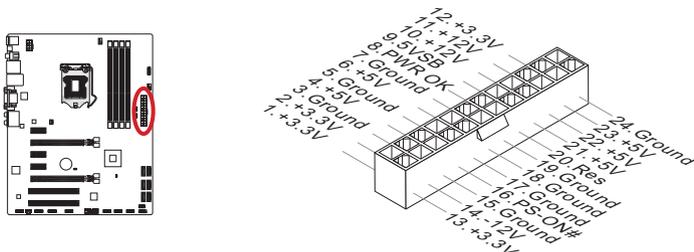
Important

- Install the mainboard on a flat surface free from unnecessary debris.
- To prevent damage to the mainboard, any contact between the mainboard circuitry and the computer case, except for the mounting stands, is prohibited.
- Please make sure there are no loose metal components on the mainboard or within the computer case that may cause a short circuit of the mainboard.

Power Supply

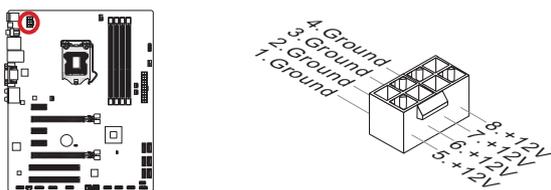
ATX 24-pin Power Connector: JPWR1

This connector allows you to connect an ATX 24-pin power supply. To connect the ATX 24-pin power supply, align the power supply cable with the connector and firmly press the cable into the connector. If done correctly, the clip on the power cable should be hooked on the mainboard's power connector.



ATX 8-pin Power Connector: JPWR2

This connector provides 12V power to the CPU.

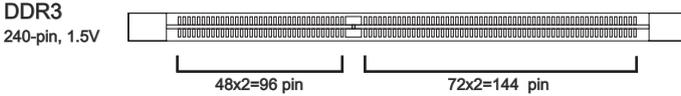


Important

Make sure that all the power cables are securely connected to a proper ATX power supply to ensure stable operation of the mainboard.

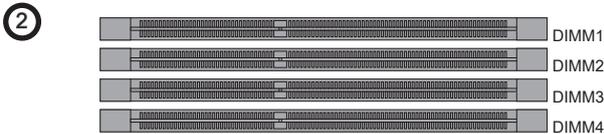
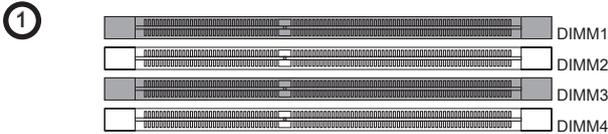
Memory

These DIMM slots are used for installing memory modules. For more information on compatible components, please visit <http://www.msi.com/service/test-report>



Dual-Channel mode Population Rule

In Dual-Channel mode, the memory modules can transmit and receive data with two data bus channels simultaneously. Enabling Dual-Channel mode can enhance system performance. The following illustrations explain the population rules for Dual-Channel mode.

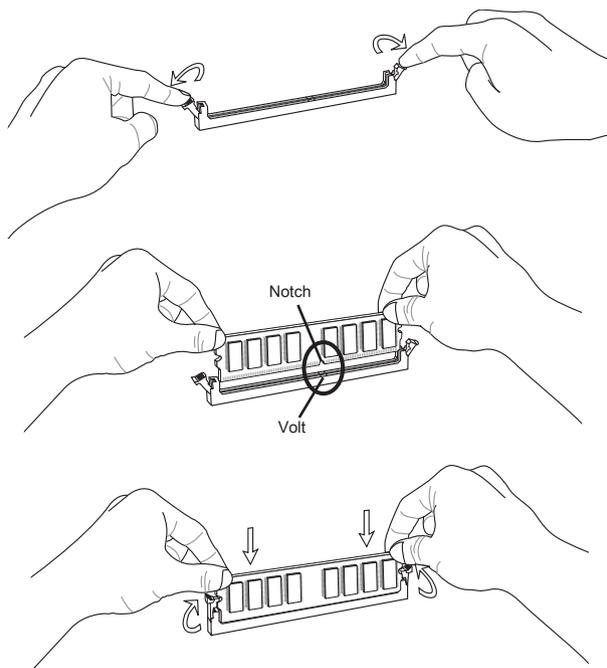


Important

- *DDR3 memory modules are not interchangeable with DDR2, and the DDR3 standard is not backward compatible. Always install DDR3 memory modules in DDR3 DIMM slots.*
- *To ensure system stability, memory modules must be of the same type and density in Dual-Channel mode.*
- *Always insert memory modules in the DIMM1 slot first.*
- *Due to chipset resource usage, the system will only detect up to 31+ GB of memory (not full 32 GB) when all DIMM slots have 8GB memory modules installed.*

Installing Memory Modules

1. Unlock the DIMM slot by pushing the mounting clips to the side. Vertically insert the memory module into the DIMM slot. The memory module has an off-center notch on the bottom that will only allow it to fit one way into the DIMM slot.
2. Push the memory module deep into the DIMM slot. The plastic clips at each side of the DIMM slot will automatically close when the memory module is properly seated and an audible click should be heard.
3. Manually check if the memory module has been locked in place by the DIMM slot's side clips.

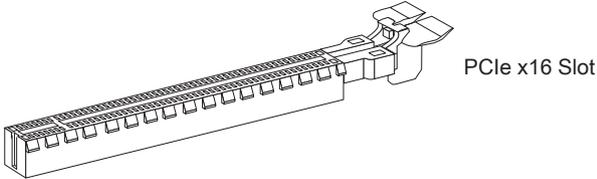


Expansion Slots

This motherboard contains numerous ports for expansion cards, such as discrete graphics or audio cards.

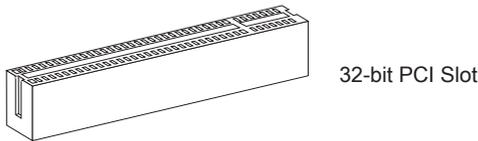
PCIe (Peripheral Component Interconnect Express) Slot

The PCIe slot supports the PCIe interface expansion card.



PCI (Peripheral Component Interconnect) Slot

The PCI slot supports additional LAN, SCSI, USB, and other add-on cards that comply with PCI specifications.



Important

When adding or removing expansion cards, always turn off the power supply and unplug the power supply power cable from the power outlet. Read the expansion card's documentation to check for any necessary additional hardware or software changes.

PCI Interrupt Request Routing

IRQ, or interrupt request lines, are hardware lines over which devices can send interrupt requests to the processor. The PCI IRQ pins are typically connected to the PCI bus pins as followed:

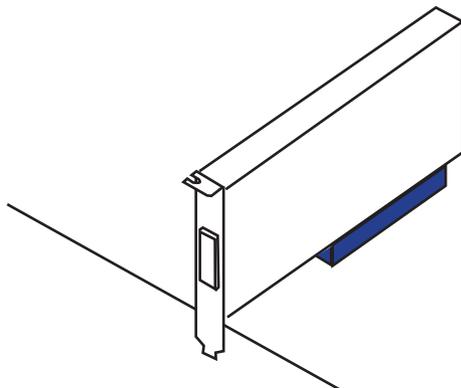
	Order1	Order2	Order3	Order4
PCI Slot1	INT A#	INT B#	INT C#	INT D#
PCI Slot2	INT B#	INT C#	INT D#	INT A#

Video/ Graphics Cards

If available, this motherboard takes advantage of the CPU's integrate graphics processor, but discrete video cards can be installed by way of the motherboard's expansion slots. Adding on one or more discrete video cards will significantly boost the system's graphics performance. For best compatibility, MSI graphics cards are recommended.

Single Video Card Installation

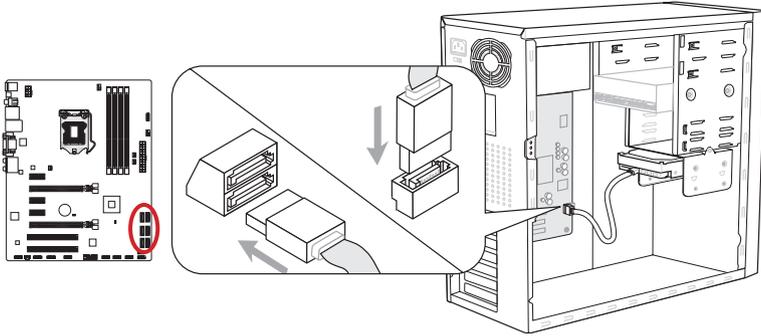
1. Determine what type of expansion slot(s) the video card will use. Locate the expansion slot(s) on the motherboard. Remove any protective expansion slot covers from the computer case.
2. Line up the video card on top of the expansion slot(s) with the display ports facing out of the computer case. For a single video card installation, using the PCI_E2 slot is recommended.
3. Push the video card into its expansion slot(s). Depending on the expansion slot(s) used, there should be clip(s) on the expansion slot(s) that will lock in place.
4. If needed, screw the edge of the graphics card to the computer case.
5. Please consult your video card's manual for further instructions regarding driver or other special settings. Some video cards might require a power cable directly from the power supply.



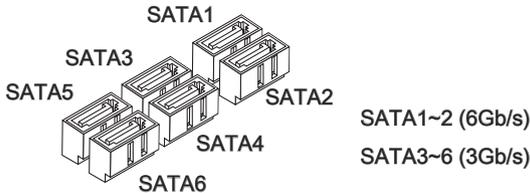
Internal Connectors

Serial ATA Connector: SATA1~6

This connector is a high-speed Serial ATA interface port. Each connector can connect to one Serial ATA device. Serial ATA devices include disk drives (HDD), solid state drives (SSD), and optical drives (CD/ DVD/ Blu-Ray).



* The MB layout in this figure is for reference only.

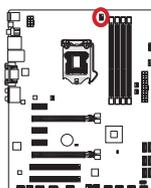


Important

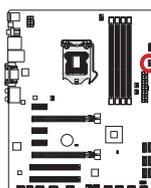
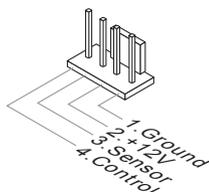
- Many Serial ATA devices also need a power cable from the power supply. Such devices include disk drives (HDD), solid state drives (SSD), and optical drives (CD / DVD / Blu-Ray). Please refer to the device's manual for further information.
- Many computer cases also require that large Serial ATA devices, such as HDDs, SSDs, and optical drives, be screwed down into the case. Refer to the manual that came with your computer case or your Serial ATA device for further installation instructions.
- Please do not fold the Serial ATA cable at a 90-degree angle. Data loss may result during transmission otherwise.
- SATA cables have identical plugs on either sides of the cable. However, it is recommended that the flat connector be connected to the mainboard for space saving purposes.

Fan Power Connectors: CPUFAN, SYSFAN1~4

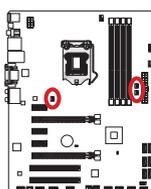
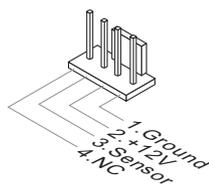
The fan power connectors support system cooling fans with +12V. If the mainboard has a System Hardware Monitor chipset on-board, you must use a specially designed fan with a speed sensor to take advantage of the CPU fan control. Remember to connect all system fans. Some system fans may not connect to the mainboard and will instead connect to the power supply directly. A system fan can be plugged into any available system fan connector.



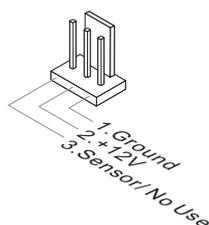
CPUFAN



SYSFAN1



SYSFAN2~4

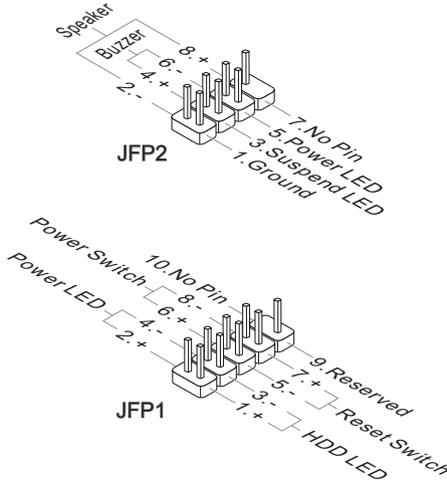
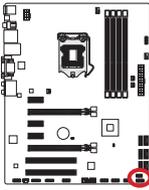


Important

- Please refer to your processor's official website or consult your vendor to find recommended CPU cooling fans.
- The CPUFAN connector supports Smart fan control. The Control Center utility can be installed to automatically control the fan speed according to the CPU's temperature.
- If there are not enough ports on the mainboard to connect all system fans, adapters are available to connect a fan directly to a power supply.
- Before first boot up, ensure that there are no cables impeding any fan blades.

Front Panel Connectors: JFP1, JFP2

These connectors connect to the front panel switches and LEDs. The JFP1 connector is compliant with the Intel® Front Panel I/O Connectivity Design Guide. When installing the front panel connectors, please use the enclosed mConnectors to simplify installation. Plug all the wires from the computer case into the mConnectors and then plug the mConnectors into the mainboard.

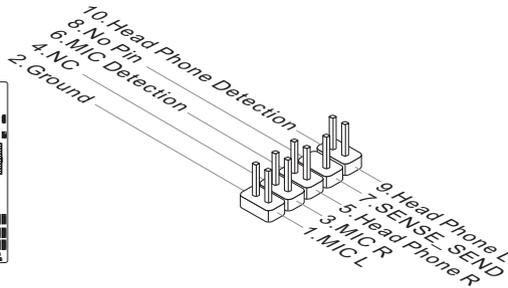
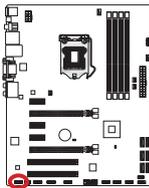


Important

- On the connectors coming from the case, pins marked by small triangles are positive wires. Please use the diagrams above and the writing on the mConnectors to determine correct connector orientation and placement.
- The majority of the computer case's front panel connectors will primarily be plugged into JFP1.

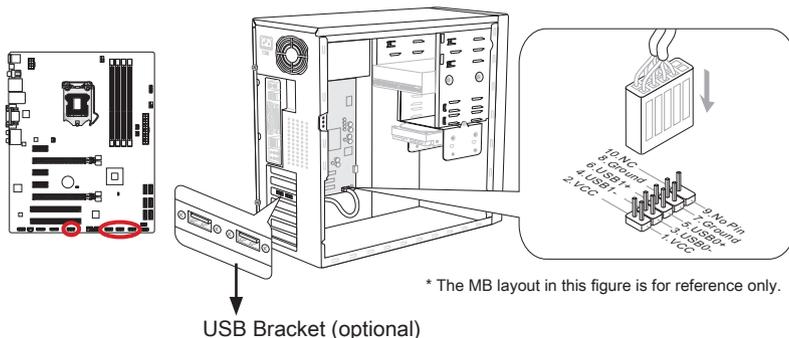
Front Panel Audio Connector: JAUD1

This connector allows you to connect the front audio panel located on your computer case. This connector is compliant with the Intel® Front Panel I/O Connectivity Design Guide.



USB 2.0 Expansion Connectors: JUSB1/ JUSB2/ JUSB3/ JUSB5

This connector is designed for connecting high-speed USB peripherals such as USB HDDs, digital cameras, MP3 players, printers, modems, and many others.

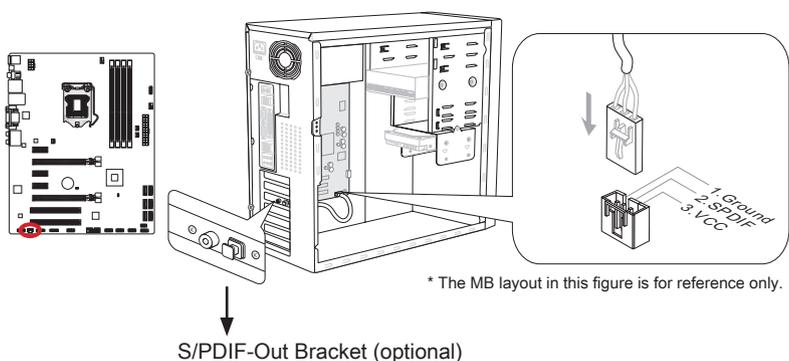


Important

Note that the VCC and GND pins must be connected correctly to avoid possible damage.

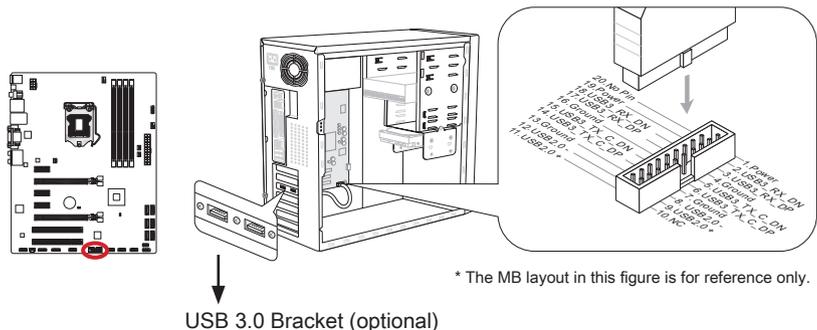
S/PDIF-Out Expansion Connector: JSP1

This connector uses the S/PDIF (Sony & Phillips Digital Interconnect Format) interface for digital audio transmission.



USB 3.0 Expansion Connector: JUSB4

The USB 3.0 port is backwards compatible with USB 2.0 devices. It supports data transfer rates up to 5Gbits/s (SuperSpeed).

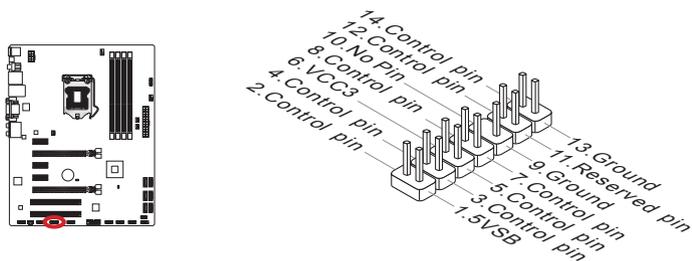


Important

- Note that the VCC and GND pins must be connected correctly to avoid possible damage.
- To use a USB 3.0 device, you must connect the device to a USB 3.0 port through an optional USB 3.0 compliant cable.

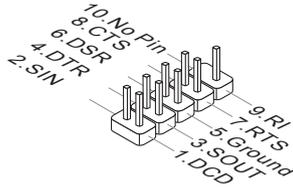
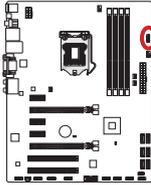
DLED3 Connector: JDLED3 (optional)

This connector is used to connect to an MSI control card.



Serial Port Connector: JCOM1

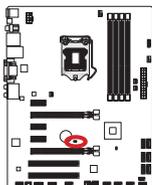
This connector is a 16550A high speed communication port that sends/receives 16 bytes FIFOs. You can attach a serial device.



Jumper

Clear CMOS Jumper: JBAT1

There is CMOS RAM onboard that is external powered from a battery located on the mainboard to save system configuration data. With the CMOS RAM, the system can automatically boot into the operating system (OS) every time it is turned on. If you want to clear the system configuration, set the jumpers to clear the CMOS RAM.



Keep Data



Clear Data

Important

You can clear the CMOS RAM by shorting this jumper while the system is off. Afterwards, open the jumper . Do not clear the CMOS RAM while the system is on because it will damage the mainboard.

BIOS Setup

CLICK BIOS II is a revolutionary UEFI interface that allows you to setup and configure your system for optimum use. Using your mouse and keyboard, users can change BIOS settings, monitor CPU temperature, select the boot device priority and view system information such as the CPU name, DRAM capacity, the OS version and the BIOS version. Users can import and export parameter data for backup or for sharing with friends. By connecting to the Internet within CLICK BIOS II, users can browse webpages, check mail and use Live Update in your system.

Entering

Power on the computer and the system will start the Power On Self Test (POST) process. When the message below appears on the screen, please key to enter CLICK BIOS II:

Press DEL key to enter Setup Menu, F11 to enter Boot Menu

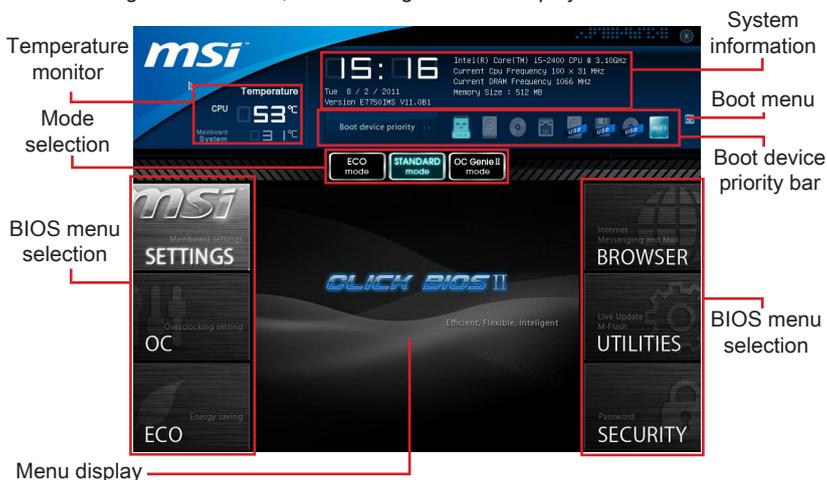
If the message disappears before you respond and you still need to enter CLICK BIOS II, restart the system by turning the computer OFF then back ON or pressing the RESET button. You may also restart the system by simultaneously pressing <Ctrl>, <Alt>, and <Delete> keys.

Important

The items under each BIOS category described in this chapter are under continuous update for better system performance. Therefore, the description may be slightly different from the latest BIOS and should be held for reference only.

Overview

After entering CLICK BIOS II, the following screen is displayed.



Important

The pictures in this guide are for reference only and may vary from the product you purchased. Please refer to the actual screens of your system for detailed information.

► Temperature monitor

This block shows the temperature of the processor and the mainboard.

► System information

This block shows the time, date, CPU name, CPU frequency, DRAM frequency, DRAM capacity and the BIOS version.

► BIOS menu selection

The following options are available:

- **SETTINGS** - Use this menu to specify your settings for chipset features and boot devices.
- **OC** - This menu contains items of the frequency and voltage adjustments. Increasing the frequency can get better performance, however high frequency and heat can cause instability, we do not recommend general users to over-clock.
- **ECO** - This menu is related to energy-saving settings.
- **BROWSER** - This feature is used to enter the MSI Winki web browser.
- **UTILITIES** - This menu contains utilities for backup and update.
- **SECURITY** - The security menu is used to keep unauthorized people from making any changes to the settings. You can use these security features to protect your system.

► Boot device priority bar

You can move the device icons to change the boot priority.

► Boot menu

This button is used to open a boot menu. Click the item to boot the system from the device instantly.

► Mode selection

This feature allows you to load presets of energy saving or overclocking.

► Menu display

This area provides BIOS settings and information to be configured.

Boot device priority bar

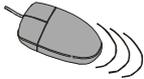
This bar shows the priority of the boot devices. The lighted icons indicate that the devices are available.



Click and draw the icon to left or right to specify the boot priority.

Operation

CLICK BIOS II allows you to control BIOS settings with the mouse and the keyboard. The following table lists and describes the hot keys and the mouse operations.

Hot key	Mouse	Description
<↑ ↓ → ← >	 Move the cursor	Select Item
<Enter>	 Click/ Double-click the left button	Select Icon/ Field
<Esc>	 Click the right button	Jump to the Exit menu or return to the previous from a submenu
<+>	X	Increase the numeric value or make changes
<->		Decrease the numeric value or make changes
<F1>		General Help
<F4>		CPU Specifications
<F5>		Enter Memory-Z
<F6>		Load optimized defaults
<F10>		Save Change and Reset
<F12>		Save a screenshot to a FAT/FAT32 USB drive

Sub-Menu

If you find a point symbol to the left of certain fields, that means a sub-menu can be launched for additional options. You can use the arrow keys or mouse to highlight the field and press <Enter> or double-click the left mouse button to enter the sub-menu. If you want to return to the previous menu, just press <Esc> or click the right mouse button.

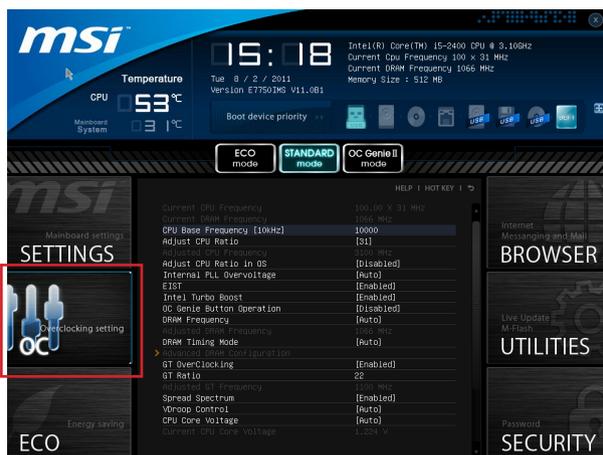
- > Overclocking Profiles
- > CPU Specifications
- > MEMORY-Z
- > CPU Features

General Help

The General Help screen lists the appropriate keys to use for navigation. You can call up this screen from any menu by simply pressing <F1>. Press <Esc> to exit the Help screen.

OC Menu

This menu is for advanced users who want to overclock the mainboard.



Important

- *Overclocking your PC manually is only recommended for advanced users.*
- *Overclocking is not guaranteed, and if done improperly, can void your warranty or severely damage your hardware.*
- *If you are unfamiliar with overclocking, we advise you to use OC Genie for easy overclocking.*

▶ **Current CPU / DRAM Frequency**

These items show the current clocks of CPU and Memory speed. Read-only.

▶ **CPU Base Frequency [10KHz]**

Allows you to set the CPU Base clock (in 10KHz increments). You may overclock the CPU by adjusting this value. Please note that overclocking behavior and stability is not guaranteed.

▶ **Adjust CPU Ratio**

Controls the multiplier that is used to determine internal clock speed of the processor. This feature can only be changed if the processor supports this function.

▶ **Adjusted CPU Frequency**

It shows the adjusted CPU frequency. Read-only.

▶ **Adjust CPU Ratio in OS**

Enable this item to allow CPU ratio changes in the OS by using MSI Control Center.

▶ **Internal PLL Overvoltage**

This item is used to adjust the PLL voltage.

▶ **EIST**

Enhanced Intel SpeedStep technology allows you to set the performance level of the microprocessor whether the computer is running on battery or AC power. This field only appears with installed CPUs that support this technology.

▶ **Intel Turbo Boost**

Enables or disables Intel Turbo Boost which automatically boosts CPU performance above rated specifications (when applications requests the highest performance state of the processor).

▶ **OC Genie Button Operation**

This field is used to enable/ disable OC Genie function.

▶ **DRAM Frequency**

This item allows you to adjust the DRAM frequency. Please note the overclocking behavior is not guaranteed.

▶ **Adjusted DRAM Frequency**

It shows the adjusted DRAM frequency. Read-only.

▶ **DRAM Timing Mode**

Select whether DRAM timing is controlled by the SPD (Serial Presence Detect) EEPROM on the DRAM module. Setting to [Auto] enables DRAM timings and the following "Advanced DRAM Configuration" sub-menu to be determined by BIOS based on the configurations on the SPD. Selecting [Link] or [Unlink] allows users to configure the DRAM timings for each channel and the following related "Advanced DRAM Configuration" sub-menu manually.

▶ **Advanced DRAM Configuration**

Press <Enter> to enter the sub-menu.

▶ **Command Rate**

This setting controls the DRAM command rate.

▶ **tCL**

Controls CAS latency which determines the timing delay (in clock cycles) of starting a read command after receiving data.

▶ **tRCD**

Determines the timing of the transition from RAS (row address strobe) to CAS (column address strobe). The less clock cycles, the faster the DRAM performance.

▶ **tRP**

Controls number of cycles for RAS (row address strobe) to be allowed to pre-charge. If insufficient time is allowed for RAS to accumulate before DRAM refresh, the DRAM may fail to retain data. This item applies only when synchronous DRAM is installed in the system.

▶ **tRAS**

Determines the time RAS (row address strobe) takes to read from and write to memory cell.

▶ **tRFC**

This setting determines the time RFC takes to read from and write to a memory cell.

▶ **tWR**

Determines minimum time interval between end of write data burst and the start of a pre-charge command. Allows sense amplifiers to restore data to cell.

▶ **tWTR**

Determines minimum time interval between the end of write data burst and the start of a column-read command; allows I/O gating to overdrive sense amplifiers before read command starts.

▶ **tRRD**

Specifies the active-to-active delay of different banks.

▶ **tRTP**

Time interval between a read and a precharge command.

▶ **tFAW**

This item is used to set the tFAW (four activate window delay) timing.

▶ **tWCL**

This item is used to set the tWCL (Write CAS Latency) timing.

▶ **tCKE**

This item is used to set the Pulse Width for DRAM module.

▶ **tRTL**

This item is used to set Round Trip Latency settings.

▶ **Advanced Channel 1/ 2 Timing Configuration**

Press <Enter> to enter the sub-menu. And you can set the advanced memory timing for each channel.

▶ **GT OverClocking**

This item allows you to enable/ disable the overclocking of integrated graphics.

▶ **GT Ratio**

This setting controls the ratio of integrated graphics frequency to enable the integrated graphics to run at different frequency combinations.

▶ **Adjusted GT Frequency**

It shows the adjusted integrated graphics frequency. Read-only.

▶ **Spread Spectrum**

This function reduces the EMI (Electromagnetic Interference) generated by modulating clock generator pulses.

Important

- *If you do not have any EMI problem, leave the setting at [Disabled] for optimal system stability and performance. But if you are plagued by EMI, select the value of Spread Spectrum for EMI reduction.*
- *The greater the Spread Spectrum value is, the greater the EMI is reduced, and the system will become less stable. For the most suitable Spread Spectrum value, please consult your local EMI regulation.*
- *Remember to disable Spread Spectrum if you are overclocking because even a slight jitter can introduce a temporary boost in clock speed which may just cause your overclocked processor to lock up.*

▶ **VDroop Control**

Load line droop controls the stream of current to the CPU.

[Auto] Automatically sets values for maximum stability.

[Low VDroop] Provides less fluctuation (better for overclocking).

▶ **CPU Core Voltage/ DRAM Voltage/ PCH 1.05**

These items are used to adjust the voltage of CPU, Memory and chipset.

▶ **Current CPU Core Voltage/ Current DRAM Voltage**

These items show current CPU core/ DRAM voltage. Read-only.

▶ **Overclocking Profiles**

Press <Enter> to enter the sub-menu.

▶ **Overclocking Profile 1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6**

Press <Enter> to enter the sub-menu.

▶ **Set Name for Overclocking Profile 1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6**

Give a name by typing in this item.

▶ **Save Overclocking Profile 1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6**

Save the current overclocking settings to ROM for selected profile.

▶ **Load/ Clear Overclocking Profile 1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6**

Load/ Clear the stored profile settings from ROM.

▶ **Overclocking Profile Save**

Save the current overclocking settings to USB drive.

▶ **Overclocking Profile Load**

Load the stored settings from USB drive.

▶ CPU Specifications

Press <Enter> to enter the sub-menu. This sub-menu highlights all the key features of your CPU. The information will vary by model and is read-only. You can also access this information at any time by pressing [F4].

▶ CPU Technology Support

Press <Enter> to enter the sub-menu. The sub-menu shows the installed CPU technologies. Read only.

▶ MEMORY-Z

Press <Enter> to enter the sub-menu. This sub-menu highlights all the settings and timings of your DIMMs. This information will vary by model and is read-only. You can also access this information at any time by pressing [F5].

▶ DIMM1~4 Memory SPD

Press <Enter> to enter the sub-menu. The sub-menu displays the informations of installed memory.

▶ CPU Features

Press <Enter> to enter the sub-menu.

▶ Active Processor Cores

This item allows you to select the number of active processor cores.

▶ Limit CPUID Maximum

It is designed to limit the listed speed of the processor to older operating systems.

▶ Execute Disable Bit

Can prevent certain classes of malicious “buffer overflow” attacks where worms can try to execute code to damage your system. It is recommended you keep this enabled always.

▶ Intel Virtualization Tech

Enhances virtualization and allows the system to act as multiple virtual systems. See Intel's official website for more information.

▶ Intel VT-D Tech

This item is used to enable/disable the Intel VT-D technology. For further information please refer to Intel's official website.

▶ Power Technology

This item allows you to select the Intel Dynamic Power technology mode.

▶ C1E Support

Enable system to reduce CPU power consumption while idle. Not all processors support Enhanced Halt state (C1E).

▶ OverSpeed Protection

Monitors current CPU draw as well as power consumption; if it exceeds a certain level, the processor automatically reduces its clock speed. For overclocking, it is recommended this feature is disabled.

▶ **Intel C-State**

C-state is a power management state that detects when the system is idle and lowers power consumption accordingly.

▶ **Package C State limit**

This field allows you to select a C-state mode.

▶ **Long duration power limit (W)**

This field allows you to adjust the TDP power limit for the long duration.

▶ **Long duration maintained (ms)**

This field allows you to adjust the maintaining time for long duration power limit.

▶ **Short duration power limit (W)**

This field allows you to adjust the TDP power limit for the short duration.

▶ **Primary/ Secondary plane turbo power limit (W)**

These fields allow you to adjust the TDP limit for the primary/ secondary plane turbo.

▶ **1/2/3/4-Core Ratio Limit**

These fields show the 1/2/3/4 core ratio limit of CPU.

Updating the BIOS with Live Update

This section tells you how to update the BIOS by using the Live Update utility before entering Operating System. Live Update will update the BIOS automatically when connecting to the Internet. To update the BIOS with the Live Update utility:

1. Click Live Update button  on the BIOS UTILITIES menu. (The Winki must be installed).



2. Setup the connection by click the setting button  if necessary.
3. Click the next button .
4. Live Update will automatically detect the version of BIOS and download the appropriate file.



5. Click the confirm button  to update the BIOS.



Important

Do not unplug or shut off your system during BIOS Flash. Incorrect BIOS flashing can cause the motherboard to not POST. Please ensure you have the correct version and model of your motherboard BIOS before updating.

Software Information

Take out the Driver/Utility Disc that is included in the mainboard package, and place it into the optical drive. The installation will auto-run, simply click the driver or utility and follow the pop-up screen to complete the installation. The Driver/Utility Disc contains the:

- Driver menu : It provides available drivers. Install the driver by your desire and to activate the device.
- Utility menu : It allows you to install the available software applications.
- Service base menu : Through this menu to link the MSI officially website.
- Product info menu : It shows the newly information of MSI product.
- Security menu : It provides the useful antivirus program.

Important

Please visit the MSI officially website to get the latest drivers and BIOS for better system performance.

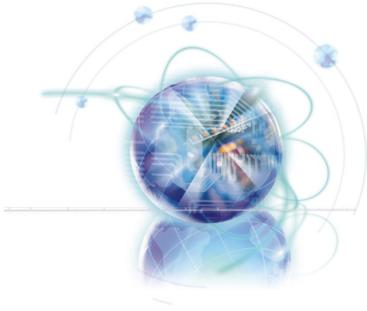
Installing Winki

BIOS BROWSER and UTILITIES request Winki, please install the "Winki" software application from MSI Driver Disc in Windows first. And then you can access these two features by clicking their respective buttons.

To install Winki, follow the steps below:



1. Power on your computer and enter Windows operating system.
2. Insert MSI Driver Disc into the optical drive. The setup screen will automatically appear.
3. Click Driver tab.
4. Click OTHERS button.
5. Select Winki to start installing.
6. When finished, restart your computer.



한국어

Z68A-G45 (G3)

시리즈

Asia version

메인보드 사양

지원되는 프로세서

- LGA1155 패키지를 사용한 Intel® Core™ i7/ Core™ i5 /Core™ i3/ Pentium®/ Celeron® 프로세서를 지원합니다.
(CPU에 대한 최신 정보는, <http://www.msi.com/service/cpu-support> 참조)

칩셋

- Intel® Z68 (B3) 칩셋

메모리 지원

- DDR3 2133*(OC)/ 1866*(OC)/ 1600*(OC)/ 1333/ 1066 DRAM 지원하는 4개의 DDR3 DIMMs 제공 (최대 32GB)
- 듀얼 채널 모드 지원
(*OC=OverClocking, 호환 가능한 부품에 대한 자세한 내용은 <http://www.msi.com/service/test-report>를 참조하세요.)

LAN

- Realtek® RTL8111E에 의해 LAN 10/100/1000 패스트 이더넷 지원

오디오

- HD 오디오 코덱 Realtek® ALC892 내장
- 잭 감지 기능 8 채널 오디오 지원

SATA

- Intel® Z68 PCH로 SATA 6Gb/s (SATA1~2) 2포트 지원
- Intel® Z68 PCH로 SATA 3Gb/s (SATA3~6) 4포트 지원

RAID

- Intel® Rapid Storage Technology(iRST)를 지원하는 SATA1~2 (AHCI/ RAID 0/ 1)
- Intel® Rapid Storage Technology(iRST)를 지원하는 SATA3~6 (AHCI/ RAID 0/ 1/ 5/ 10)
- 시스템 가속을 위한 SSD 캐싱 지원

USB 3.0

- NEC D720200에 의해 USB 3.0 후면 IO 포트 2개 지원
- NEC D720200에 의해 USB 3.0 온보드 커넥터 1개 지원

멀티-GPU

- ATI® CrossFireX™ 기술 지원
- NVIDIA® SLI™ 기술 지원
- Lucid® VIRTU 기술 지원

커넥터 및 버튼

■ 후면 패널

- PS/2 키보드/ 마우스 콤보 포트 1개
- USB 2.0 포트 4개
- CMOS 클리어 버튼 1개
- 동축 S/PDIF-출력 포트 1개
- 광학 S/PDIF 출력 포트 1개
- LAN 포트 1개
- USB 3.0 포트 2개
- HDMI 포트 1개**
- VGA 포트 1개**
- DVI-D 포트 1개**
- 플렉시블 오디오 포트 6개

** (HDMI, DVI-D 및 VGA 포트는 통합된 그래픽 프로세서와 같이 있을 때만 작동합니다.)

■ 온보드

- USB 2.0 커넥터 4개
- USB 3.0 커넥터 1개
- 샤페드 칩셋 커넥터 1개
- S/PDIF 출력 커넥터 1개
- 전면 패널 오디오 커넥터 1개
- TPM 모듈 커넥터 1개
- 시리얼 포트 커넥터 1개
- DLED3 커넥터 1개 (옵션)

슬롯

■ PCIe 3.0 x16 슬롯 2개

- PCI_E2는 최대 PCIe x16 속도를 지원하고 (PCI_E5가 비어 있는 경우), PCI_E2는 최대 PCIe x8 속도를 지원합니다 (PCI_E5가 설치되는 경우).
- PCI_E5는 최대 PCIe x8 속도를 지원합니다.

■ PCIe 2.0 x1 슬롯 3개

■ PCI 슬롯 2개

폼 팩터

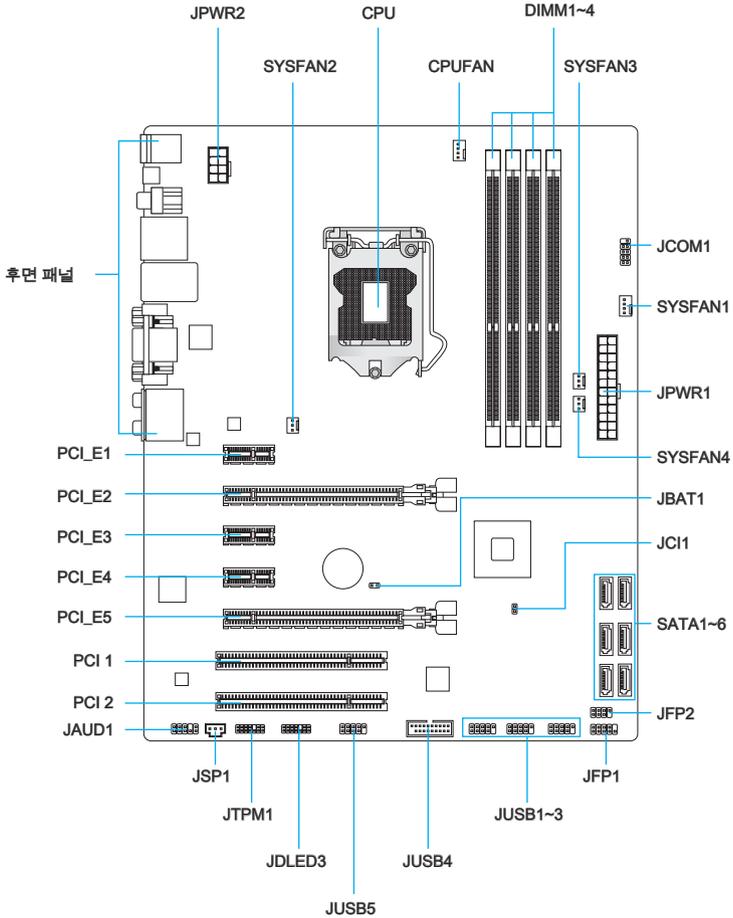
■ ATX (24.4 cm X 30.5 cm)

장착 스크류 홀

■ 장착 홀 9개

부속품을 구매하시거나 부품 번호를 문의하시려면 웹페이지 <http://www.msi.com/index.php>를 방문하여 자세한 내용을 확인할 수 있습니다.

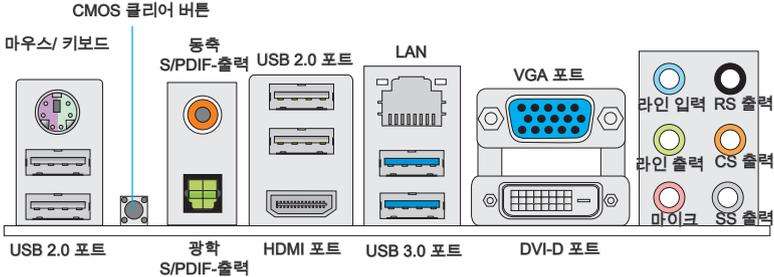
빠른 부품 설명서



커넥터 참조 목록

포트 타입	포트 이름	페이지
LGA 1155 CPU 소켓	CPU	Kr-8
ATX 24-핀 전원 커넥터	JPWR1	Kr-13
ATX 8-핀 전원 커넥터	JPWR2	Kr-13
DDR3 메모리 슬롯	DIMM1~4	Kr-14
PCIe x16 확장 슬롯	PCI_E2, 5	Kr-16
PCIe x1 확장 슬롯	PCI_E1, 3, 4	Kr-16
PCI 확장 슬롯	PCI1, 2	Kr-16
ATA 시리얼 커넥터	SATA1~6	Kr-18
CPU 팬 전원 커넥터	CPUFAN	Kr-19
시스템 팬 전원 커넥터	SYSFAN1~4	Kr-19
전면 패널 커넥터	JFP1, JFP2	Kr-20
전면 패널 오디오 커넥터	JAUD1	Kr-20
USB 2.0 확장 커넥터	JUSB1, 2, 3, 5	Kr-21
S/PDIF-출력 확장 커넥터	JSP1	Kr-21
새시 침입 커넥터	JCI1	Kr-22
TPM 모듈 커넥터	JTPM1	Kr-22
USB 3.0 확장 커넥터	JUSB4	Kr-23
DLED3 커넥터	JDLED3	Kr-23
시리얼 포트 커넥터	JCOM1	Kr-24
CMOS 클리어 점퍼	JBAT1	Kr-25

후면 패널



▶ 마우스/키보드

PS/2® 마우스/키보드 조합 DIN 커넥터는 PS/2® 마우스/키보드용입니다.

▶ USB 2.0 포트

USB 2.0 포트는 키보드, 마우스 및 기타 USB 2.0 호환 가능한 장치와 같은 USB 2.0 장치를 연결하는데 사용됩니다.

▶ CMOS 클리어 버튼

보드에 시스템 구성 데이터를 유지하기 위해 외부 배터리로부터 전원을 공급 받는 CMOS RAM이 있습니다. CMOS RAM의 경우, 시스템을 켤 때마다 시스템이 OS를 자동으로 부팅합니다. 시스템 구성을 지우려면 이 버튼을 눌러 데이터를 지우세요.

중요사항

- CMOS 데이터를 지우기 전에 시스템의 전원이 꺼졌는지 확인하세요.(G3 상태)
- CMOS 데이터를 지운 다음 시스템이 자동으로 부팅합니다.

▶ 코엑시얼 S/PDIF 출력

이 S/PDIF (Sony & Philips Digital Interconnect Format) 커넥터는 코엑시얼 케이블을 통해 외부 스피커에 디지털 오디오를 전송하는데 사용됩니다.

▶ 옵티컬 S/PDIF 출력

이 SPDIF(Sony & Philips Digital Interconnect Format) 커넥터는 옵티컬 섬유 케이블을 통해 외부 스피커에 디지털 오디오를 전송하는데 사용됩니다.

▶ USB 3.0 포트

USB 3.0 포트는 USB 2.0 장치와 호환할 수 있습니다. 데이터 전송 속도 최대 5 Gbit/s 지원(superspeed).

중요사항

USB 3.0 장치는 USB 3.0 포트에 연결해야 합니다. USB 케이블이 USB 3.0 규격을 준수하는지 확인하시기 바랍니다.

▶HDMI 포트

HDMI는 압축되지 않은 스트림을 전송할 수 있는 디지털 오디오/비디오 인터페이스입니다. HDMI는 단 하나의 케이블로 표준, 고급 또는 고화질 비디오, 멀티 채널 디지털 오디오를 포함한 모든 TV 형식을 지원합니다.

▶VGA 포트

DB15핀 피에일 커넥터는 모니터용으로 제공됩니다.

▶DVI-D 포트

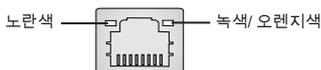
DVI-D (Digital Visual Interface-Digital) 커넥터를 사용하여 LCD 모니터를 연결할 수 있습니다. 모니터를 연결하려면 모니터 설명서를 참조하세요.

중요사항

이 메인보드에 있는 HDMI, VGA 및 DVI-D 디스플레이 포트는 IGP용으로 디자인 됩니다. 설치된 프로세서에 통합된 그래픽이 없을 경우, 이 디스플레이 포트는 무효할 것입니다.

▶LAN

표준 RJ-45 LAN 잭은 LAN(Local Area Network) 연결용입니다.



LED	칼라	LED 상태	조건
왼쪽	노란색	꺼짐	LAN이 올바르게 연결되지 않았습니다.
		켜짐(지속 상태)	LAN이 올바르게 연결되었습니다.
		꺼짐(깜빡임)	컴퓨터가 LAN으로 정상적인 통신중입니다.
오른쪽	녹색	꺼짐	10 Mbits/sec 속도로 연결되었습니다.
		켜짐	100 Mbits/sec 속도로 연결되었습니다.
	오렌지색	켜짐	1000 Mbits/sec 속도로 연결되었습니다.

▶오디오 포트

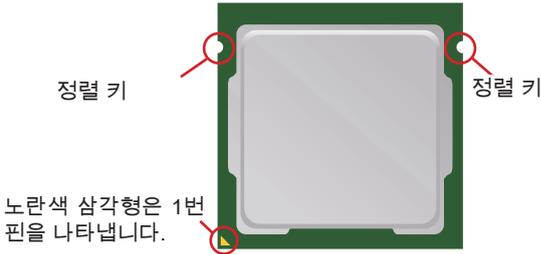
이 오디오 커넥터는 오디오 장치에 사용됩니다. 오디오 잭의 색상으로 오디오 효과를 쉽게 구별할 수 있습니다.

- 파란색-라인 입력: 외부 오디오 출력 장치를 연결하는데 사용됩니다.
- 녹색-라인 출력: 스피커 또는 헤드폰에 사용되는 커넥터입니다.
- 핑크색-마이크: 마이크에 사용되는 커넥터입니다.
- 검은색- RS-출력: 4/ 5.1/ 7.1 채널 모드의 뒤쪽 서라운드 라인 출력.
- 오렌지색- CS-출력: 5.1/ 7.1 채널 모드의 중앙/서브우퍼 출력.
- 회색- SS-출력: 7.1 채널 모드의 측면 서라운드 라인 출력.

CPU (중앙 처리 장치)

LGA 1155 CPU 소개

메인보드에 CPU를 정확하게 배치하기 위하여 LGA 1155 CPU 뒷쪽에 2개의 정렬 키와 하나의 노란색 삼각형이 있습니다. 노란색 삼각형은 1번 핀을 나타냅니다.



중요사항

과열

과열은 CPU와 시스템을 심각하게 손상시킬 수 있으니 CPU가 과열되지 않도록 쿨러팬이 제대로 작동하고 있는지 항상 확인하세요. 열이 잘 발산되도록 CPU와 방열판 사이에 써멀 페이스트(또는 써멀 테이프)를 고르게 발라주세요.

CPU 교체

CPU 교체 시, CPU의 안전을 위해 항상 ATX전원을 끄거나 전원 코드를 접지된 콘센트에서 뽑으세요.

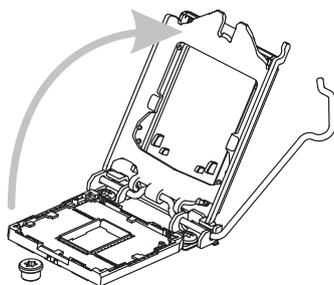
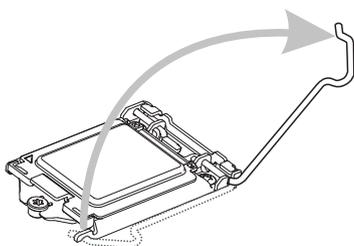
오버클로킹

이 메인보드는 오버클로킹을 지원하도록 디자인 되었습니다. 오버클럭하기 전에 오버클로킹 기능을 실행하는 동안 여타 부품이 오버클럭 설정을 사용할 수 있는지 확인하세요. 제품 스펙을 초과하는 범위에서는 작동하지 마세요. 당사는 올바르게 작동하거나 제품 스펙을 초과하는 범위에서 작동하여 발생한 손상이나 위험은 보장하지 않습니다.

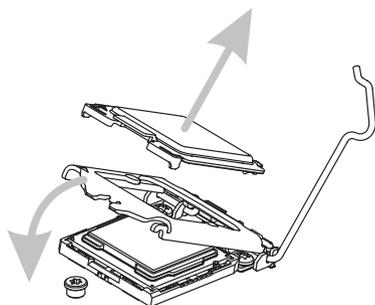
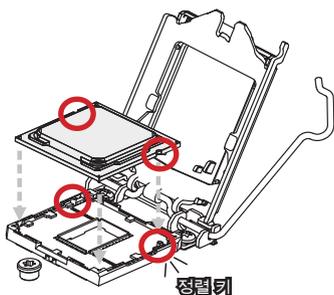
CPU & 쿨러 설치

CPU 설치 시, CPU 쿨러를 반드시 설치하세요. CPU 쿨러는 과열을 방지하고 시스템 성능을 유지하는데 꼭 필요합니다. 아래의 순서에 따라 CPU 및 쿨러를 정확하게 설치하세요. 잘못 설치할 경우 CPU와 메인보드가 손상될 수 있습니다.

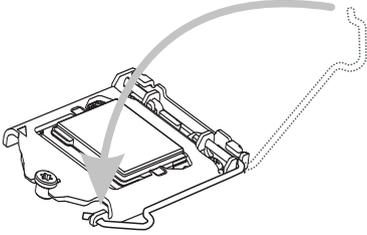
1. 로드 레버를 전부 위로 올려줍니다.
2. 로드 레버를 위로 올리고 로드 플레이트를 엽니다. CPU 소켓 핀의 손상에 주의하세요.



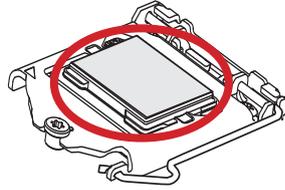
3. CPU 방향이 올바르게 맞춰졌는지 확인한 다음, CPU를 소켓 하우징 프레임에 내려 놓습니다. CPU 베이스의 가장자리를 잡으세요. 정렬 키가 맞춰졌는지 유의하세요.
4. 로드 플레이트를 닫고 플라스틱 캡을 제거하세요.



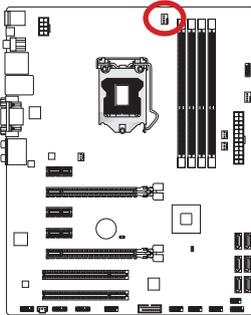
- 5. 소켓의 정확한 위치에 장착되었는지 확인하기 위해 CPU를 검사합니다. 로드 레버를 아래로 눌러 고정 탭에 고정합니다.



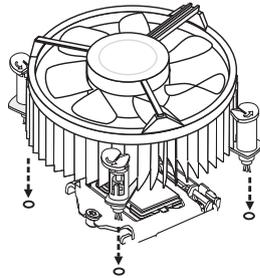
- 6. CPU의 과열을 방지하고 열이 잘 발산되도록 CPU의 상단에 써멀 페이스트(또는 써멀 테이프)를 알맞게 발라줍니다.



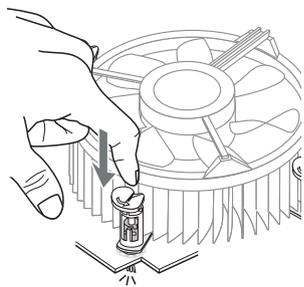
- 7. 메인보드에 CPU 팬 커넥터를 장착합니다.



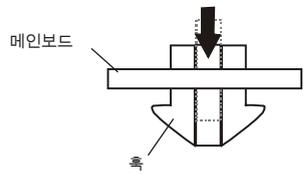
- 8. 팬의 선이 팬 커넥터 쪽을 향하고 후이 메인보드의 홀에 꼭 맞게 방열판을 메인보드에 장착합니다.



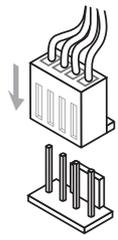
9. 4개의 클립이 메인보드의 홀에 완전히 박힐 때까지 쿨러를 누릅니다. 4개의 홀을 눌러 쿨러를 고정합니다. 홀이 올바른 위치에 고정되었다면 닫히는 소리가 들립니다.



10. 클립 앤드가 올바르게 끼워졌는지 확인합니다.



11. 마지막으로 CPU 팬 케이블을 메인보드의 CPU 팬 커넥터에 연결합니다.



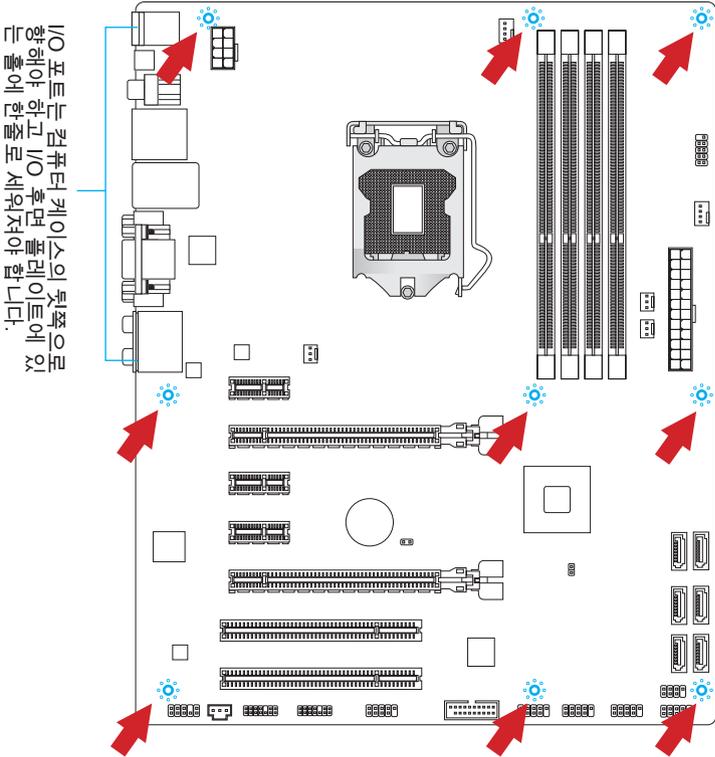
중요사항

- CPU 소켓 핀의 손상에 주의하세요.
- 시스템을 켜기 전에 CPU 쿨러가 단단히 설치되었는지 확인합니다.
- CPU가 설치되어 있지 않은 경우, 손상되지 않도록(그림 1과 같이) 항상 플라스틱 캡으로 CPU 소켓 핀을 보호하세요.
- 이 절에 표시된 메인보드 사진은 CPU/쿨러 설치를 보여줄 목적으로만 사용된 사진입니다. 메인보드의 외양은 구입한 모델에 따라 다를 수 있습니다.
- CPU 팬 서설치에 대한 자세한 내용은 CPU 팬 패키지에 있는 설명서를 참조하세요.

장착 스크류 홀

메인보드를 설치할 때, 먼저 컴퓨터 케이스의 장착 플레이트에 메인보드 설치에 필요한 장착 스탠드를 설치합니다. 컴퓨터 케이스와 함께 제공되는 I/O 후면 플레이트가 있을 경우 메인보드 패키지와 함께 제공되는 I/O 후면 플레이트로 교체하세요. I/O 후면 플레이트는 스크류가 필요없이 컴퓨터 케이스에 쉽게 들어가야 합니다. 장착 플레이트의 장착 스탠드를 메인보드의 스크류 홀에 정렬하고 컴퓨터 케이스와 함께 제공되는 스크류로 메인보드를 고정합니다. 메인보드의 스크류 홀의 위치는 아래 그림과 같습니다. 자세한 내용은 컴퓨터 케이스와 함께 제공되는 메뉴얼을 참조하세요.

중요사항

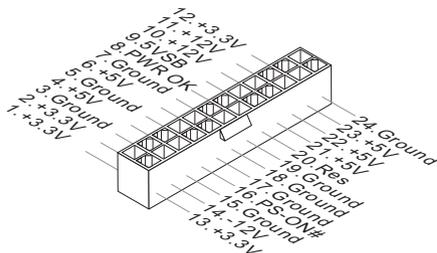
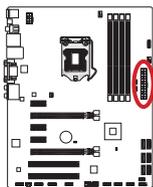


- 표면에 불필요한 잔여물이 없는 평평한 곳 위에서 메인보드를 설치합니다.
- 메인보드에 대한 손상을 방지하기 위해 메인보드 회로 및 컴퓨터 케이스의 접촉(장착 스탠드 제외)을 금지합니다.
- 메인보드 단락을 피하기 위해 메인보드 또는 컴퓨터 케이스속에 느슨한 금속 부품이 없는지 확인하세요.

전원 공급 장치

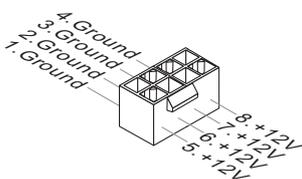
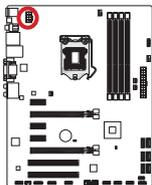
ATX 24핀 전원 커넥터 : JPWR1

이 커넥터를 사용하여 ATX 24핀 전원 공급 장치를 연결할 수 있습니다. ATX 24핀 전원 공급 장치를 연결하려면 커넥터에 전원 공급 케이블을 정렬하고 케이블을 커넥터 안쪽으로 꼭 눌러줍니다. 만약 정확하게 조작하였다면 전원 케이블의 클립이 메인보드의 전원 커넥터에 꼭 맞게 걸리게 됩니다.



ATX 8핀 전원 커넥터: JPWR2

이 커넥터는 CPU에 12V 전원을 공급합니다.

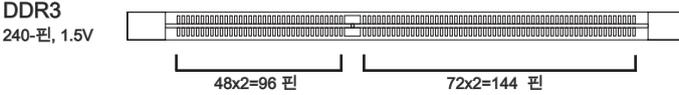


중요사항

모든 전원 케이블이 ATX 전원 공급 장치에 올바르게 연결되어 메인보드가 안정적으로 작동하는지 확인하세요.

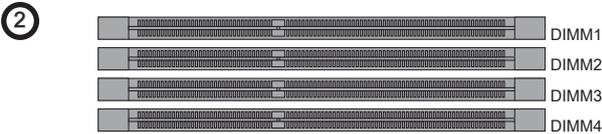
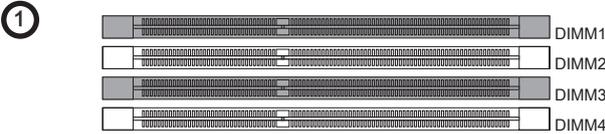
메모리

DIMM슬롯은 메모리 모듈을 설치하는데 사용됩니다. 호환 가능한 부품에 대한 자세한 내용은 <http://www.msi.com/service/test-report>를 참조하세요.



듀얼 채널 모드 배포 규칙

듀얼 채널 모드에서는 메모리 모듈이 2개의 데이터 버스 채널을 통해 데이터를 동시에 전송 및 수신할 수 있습니다. 듀얼 채널 모드를 활성화하면 시스템 성능이 향상됩니다. 다음 그림에서 듀얼 채널 모드의 배포 규칙을 참조하세요.

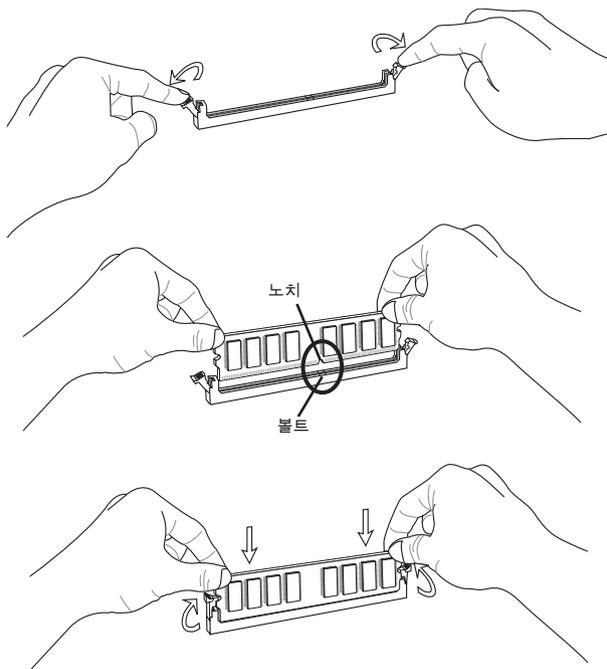


중요사항

- DDR3 메모리 모듈은 DDR2와 서로 호환되지 않으며, 표준 DDR3는 하위호환이 되지 않습니다. 항상 DDR3 DIMM 슬롯에 DDR3 메모리 모듈을 설치해야 합니다.
- 시스템의 안정성을 확보하기 위하여 듀얼 채널 모드에서는 타입과 용량이 동일한 메모리 모듈을 사용해야 합니다.
- 항상 DIMM1 슬롯을 먼저 사용할 것을 추천합니다.
- 칩셋 리소스 사용으로 각 DIMM 슬롯이 8GB 메모리 모듈로 설치된 경우 시스템이 최대 31+ GB(32 GB 이하 지원)까지만 인식됩니다.

메모리 모듈 설치

1. 양쪽에 있는 장착 클립을 밖으로 당겨 DIMM 슬롯의 잠금을 해제합니다. 메모리 모듈을 DIMM 슬롯에 수직으로 끼웁니다. 메모리 모듈은 중앙 아래쪽에 노치가 하나만 있으며 오른쪽 방향으로만 맞습니다.
2. DIMM 슬롯 안쪽으로 메모리 모듈을 깊이 밀어 넣습니다. 메모리 모듈이 올바르게 자리 잡으면 DIMM 슬롯 양쪽에 있는 플라스틱 클립이 자동으로 닫히며 닫히는 소리를 들을 수 있습니다.
3. 메모리 모듈이 양쪽에 있는 DIMM 슬롯 클립에 의해 제자리에 잠겼는지 수동으로 확인하세요.

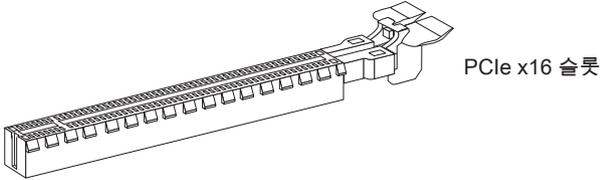


확장 슬롯

이 메인보드에는 별도의 그래픽, 오디오 카드등과 같은 확장 카드 사용을 위한 포트들이 다수 포함되어 있습니다.

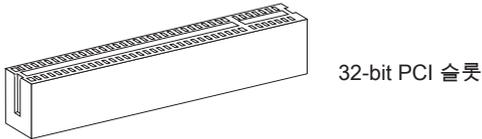
PCIe (Peripheral Component Interconnect Express) 슬롯

PCIe 슬롯은 PCIe 인터페이스 확장 카드를 지원합니다.



PCI (Peripheral Component Interconnect) 슬롯

PCI 슬롯은 LAN카드, SCSI카드, USB카드 및 PCI 스펙을 준수하는 기타 추가 카드를 지원합니다.



중요사항

확장 카드를 추가하거나 제거할 때 먼저 전원을 끄거나 전원 코드를 콘센트에서 뽑으세요. 확장 카드에 대해 필요한 하드웨어나 소프트웨어 변경에 대하여 알려면 확장카드 설명서를 읽으세요.

PCI 인터럽트 요청 라우팅

Interrupt request lines의 약어인 IRQ는 장치가 인터럽트 요청 신호를 프로세서로 전송할 수 있는 하드웨어 회선입니다. PCI IRQ 핀은 일반적으로 다음과 같은 PCI 버스 핀에 연결됩니다.

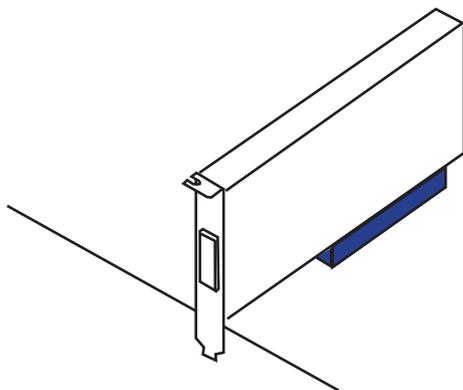
	순서1	순서2	순서3	순서4
PCI 슬롯1	INT A#	INT B#	INT C#	INT D#
PCI 슬롯2	INT B#	INT C#	INT D#	INT A#

비디오/ 그래픽 카드

가능한 경우, 메인보드는 CPU의 통합 그래픽 프로세서를 활용하지만 별도의 그래픽 카드도 설치할 수 있습니다. 별도의 비디오 카드를 하나 또는 하나 이상 추가하면 시스템의 그래픽 성능을 크게 높일 수 있습니다. 최적의 호환성을 위해 MSI 그래픽 카드를 사용할 것을 권장합니다.

싱글 비디오 카드 설치

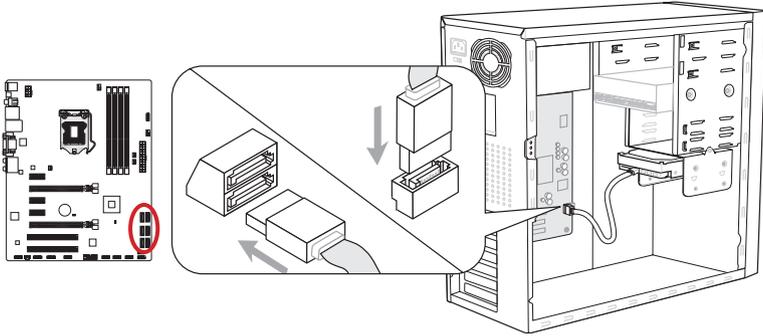
1. 비디오 카드 설치에 필요한 확장 슬롯 타입을 결정합니다. 메인보드에 확장 슬롯을 설치합니다. 컴퓨터 케이스에서 확장 슬롯 보호 커버를 제거합니다.
2. 디스플레이 포트가 컴퓨터 케이스의 바깥 쪽으로 향하게 비디오 카드를 확장 슬롯의 상단에 세워줍니다. 싱글 비디오 카드 설치시, PCI_E2 슬롯 사용을 권장합니다.
3. 비디오 카드를 확장 슬롯 안쪽으로 밀어줍니다. 확장 슬롯의 클립이 비디오 카드를 정확한 위치에 고정시켜 줍니다.
4. 필요한 경우, 스크류로 그래픽 카드의 끝부분을 컴퓨터 케이스에 고정하세요.
5. 드라이버 설치 또는 기타 특별한 설정에 대한 자세한 설명은 비디오 카드 설명서를 참조하세요. 일부 비디오 카드는 전원 공급 장치에 직접 연결된 전원 케이블이 필요할 수 있습니다.



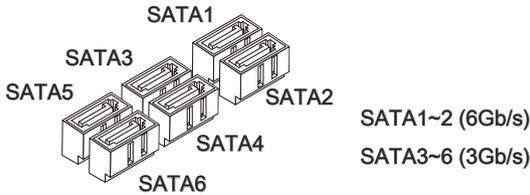
내장 커넥터

시리얼 ATA 커넥터: SATA1~6

이 커넥터는 고속 시리얼 ATA 인터페이스 포트에 사용됩니다. 각 커넥터는 하나의 시리얼 ATA 장치에 연결할 수 있습니다. 시리얼 ATA 장치는 디스크 드라이브(HDD), 솔리드 스테이트 드라이브(SSD) 및 광학 드라이브 (CD/ DVD/ 블루 레이)를 포함합니다.



* 그림에 있는 MB 레이아웃은 참조용일 뿐입니다.

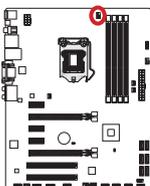


중요사항

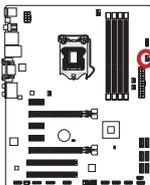
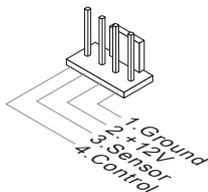
- 디스크 드라이브 (HDD), 솔리드 스테이트 드라이브 (SSD) 및 광학 드라이브 (CD / DVD / Blu-Ray) 와 같은 다수의 시리얼 ATA 장치는 전원 공급 장치에 연결된 전원 케이블도 필요합니다. 자세한 내용은 해당 기기 매뉴얼을 참조하세요.
- 다수의 컴퓨터 케이스는 HDD, SSD, 광학 드라이브와 같은 대형 시리얼 ATA 장치가 케이스 안쪽 하단에 고정되어 있도록 요구합니다. 설치에 대한 자세한 설명은 컴퓨터 케이스거나 시리얼 ATA 장치와 함께 제공되는 매뉴얼을 참조하세요.
- 시리얼 ATA 케이블을 90도로 꺾지 마세요. 그럴 경우 전송 중 데이터가 손상될 수 있습니다.
- SATA 케이블의 양쪽 모두에 동일한 플러그가 있지만 공간 절약을 위해 플랫 커넥터를 메인보드에 연결할 것을 권장합니다.

팬 전원 커넥터: CPUFAN, SYSFAN1~4

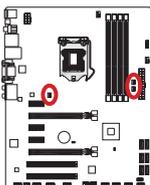
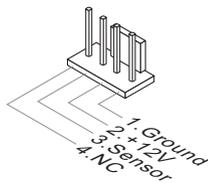
팬 전원 커넥터는 +12V의 시스템 쿨링 팬을 지원합니다. 메인보드에 시스템 하드웨어 모니터 칩셋 온보드가 있는 경우 CPU 팬 제어를 활용하기 위하여 속도 센서가 있는 특별히 디자인된 팬을 사용해야 합니다. 시스템 팬은 전부 연결하세요. 시스템 팬은 사용 가능한 시스템 팬 커넥터에 모두 연결될 수 있으므로 만일 시스템 팬을 메인보드에 전부 연결할 수 없을 경우 전원 공급기에 직접 연결하세요.



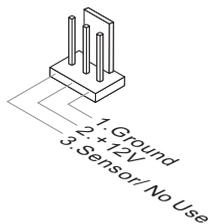
CPUFAN



SYSFAN1



SYSFAN2~4

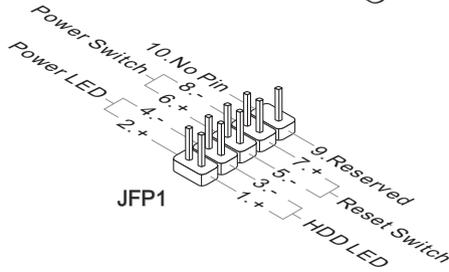
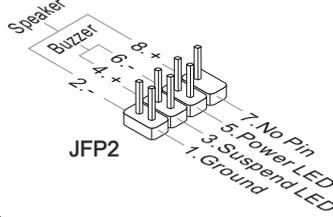
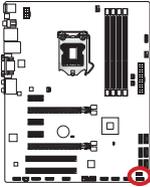


중요사항

- 프로세서 공식 웹사이트거나 판매점에서 권장하는 CPU 쿨링 팬을 사용하세요.
- CPUFAN 커넥터는 스마트팬 제어를 지원합니다. 실제 CPU 온도에 따라 팬의 속도를 자동으로 제어하는 Control Center 유틸리티를 설치할 수 있습니다.
- 만일 시스템 팬을 메인보드의 포트에 전부 연결할 수 없을 경우, 어댑터를 사용하여 팬을 전원 공급기에 직접 연결하세요.
- 처음으로 부팅할 때, 케이블이 팬 블레이드를 방해하지 않도록 확인하세요.

전면 패널 커넥터: JFP1, JFP2

이 커넥터는 전면 패널 스위치 및 LED에 연결됩니다. JFP1 커넥터는 Intel® Front Panel I/O Connectivity Design Guide를 준수합니다. 전면 패널 커넥터 설치를 간편히 하기 위하여 동봉된 m-커넥터를 사용하세요. 컴퓨터 케이스로부터 모든 선을 m-커넥터에 연결한 다음 m-커넥터를 메인보드에 연결하세요.

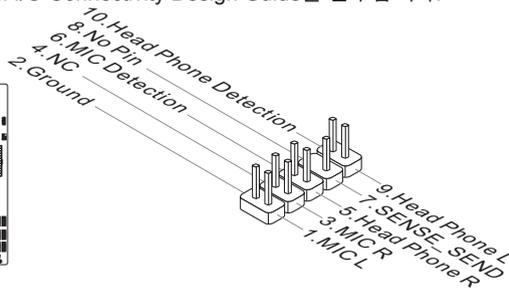
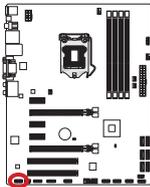


중요사항

- 케이스쪽 커넥터 위의 작은 삼각형 표기를 한 핀들은 양극(+)을 표시합니다. 뒷 그림과 m-커넥터에 제시된 표기에 따라 정확한 연결 방향과 위치를 확인하세요.
- 컴퓨터 케이스의 대다수 전면 패널 커넥터는 JFP1에 우선적으로 연결됩니다.

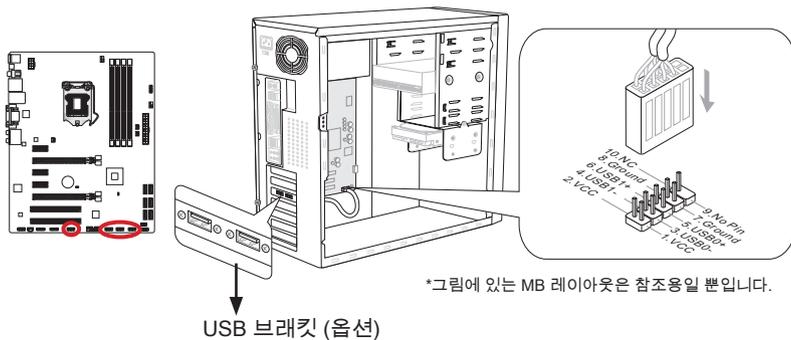
전면 패널 오디오 커넥터: JAUD1

이 커넥터를 사용하여 컴퓨터 케이스에 있는 전면 패널 오디오를 연결할 수 있으며, 이 커넥터는 Intel® Front Panel I/O Connectivity Design Guide를 준수합니다.



USB 2.0 확장 커넥터: JUSB1/ JUSB2/ JUSB3/ JUSB5

이 커넥터는 USB HDD, 디지털 카메라, MP3 플레이어, 프린터, 모뎀 등과 같은 고속 USB 주변 장치를 연결하도록 디자인 되었습니다.



* 그림에 있는 MB 레이아웃은 참조용일 뿐입니다.

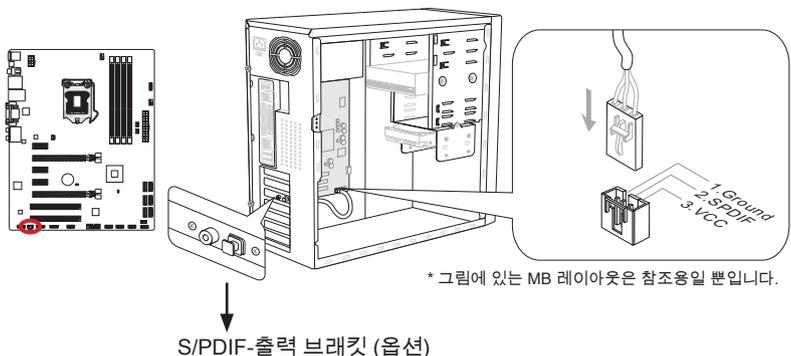
USB 브래킷 (옵션)

중요사항

VCC 및 GND의 핀을 정확히 연결하여야 손상을 방지할수 있습니다.

S/PDIF-출력 확장 커넥터: JSP1

이 커넥터는 디지털 오디오 전송을 위해 S/PDIF (Sony & Phillips Digital Interconnect Format) 인터페이스를 연결하는데 사용됩니다.

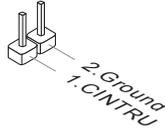
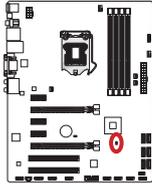


* 그림에 있는 MB 레이아웃은 참조용일 뿐입니다.

S/PDIF-출력 브래킷 (옵션)

새시 침입 커넥터: JCI1

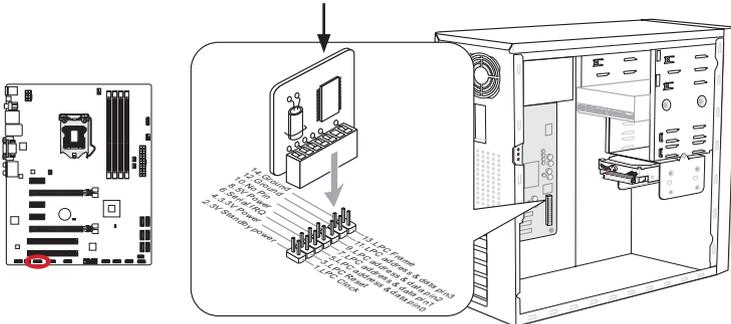
이 커넥터는 새시 침입 스위치 케이블에 연결됩니다. 컴퓨터 케이스가 열리는 경우, 새시 침입 메커니즘이 활성화됩니다. 시스템이 이 상태를 기록하고 화면에 경고 메시지가 나타납니다. 경고를 지우려면, BIOS 유틸리티에서 레코드를 지워야 합니다.



TPM 모듈 커넥터: JTPM1

이 커넥터는 TPM (Trusted Platform Module) 모듈에 연결됩니다. 자세한 내용과 사용법은 TPM 보안 플랫폼 설명서를 참조하세요.

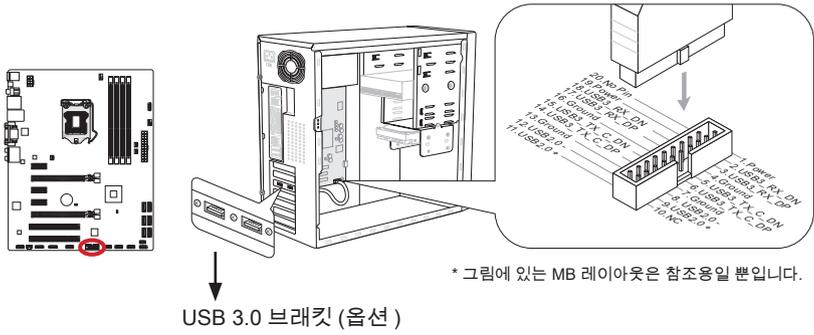
TPM 모듈은 옵션입니다.



* 그림에 있는 MB 레이아웃은 참조용일 뿐입니다.

USB 3.0 확장 커넥터: JUSB4

USB 3.0 포트는 USB 2.0 장치와 호환할 수 있습니다. 데이터 전송 속도 최대 5Gbits/s (초속)를 지원합니다.



* 그림에 있는 MB 레이아웃은 참조용일 뿐입니다.

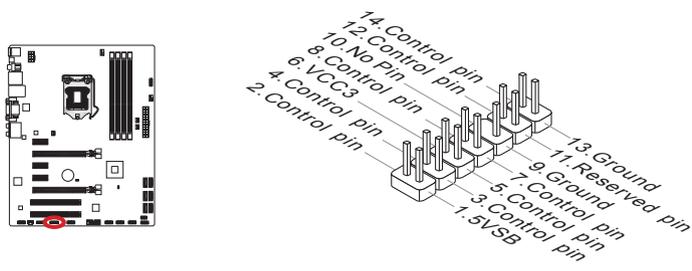
USB 3.0 브래킷 (옵션)

중요사항

- VCC 및 GND의 핀을 정확히 연결하여야 손상을 방지할 수 있습니다.
- USB 3.0 장치를 사용하려면 USB 3.0 케이블로 장치와 USB 3.0 포트를 연결해야 합니다.

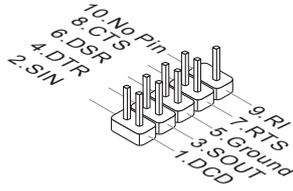
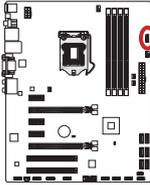
DLED3 커넥터: JDLED3 (옵션)

이 커넥터는 MSI 컨트롤 카드를 연결하는데 사용됩니다.



시리얼 포트 커넥터: JCOM1

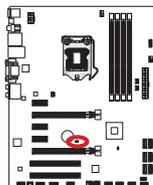
이 커넥터는 16550A 고속 통신 포트로서 16 바이트의 FIFO를 송수신합니다. 시리얼 장치를 연결할 수 있습니다.



점퍼

CMOS 클리어 점퍼: JBAT1

보드에 시스템 구성 데이터를 유지하기 위해 외부 배터리로부터 전원을 공급 받는 CMOS RAM이 있습니다. CMOS RAM의 경우, 시스템을 켤 때마다 시스템이 OS를 자동으로 부팅할 수 있도록 합니다. 시스템 구성을 지우려면 점퍼를 아래와 같이 설정하여 CMOS RAM을 지우세요.



데이터 유지



데이터 지우기

중요사항

시스템이 꺼져 있을 때 점퍼를 단락시켜 CMOS RAM을 지울 수 있습니다. 그 다음, 점퍼를 분리합니다. 시스템이 켜 있는 동안에는 CMOS를 지우지 마세요. 이 경우 메인보드가 손상될 수 있습니다.

BIOS 설정

CLICK BIOS II는 최적의 사용을 위해 시스템을 설정 및 구성할수 있는 혁신적인 UEFI 인터페이스입니다. 사용자는 마우스와 키보드를 사용하여 BIOS 설정을 변경하고 CPU 온도를 감시할수 있으며 부팅 장치의 우선순위를 선택하고 CPU 이름, DRAM 용량, OS버전 및 BIOS 버전 등과 같은 시스템 정보를 볼수 있습니다. 백업 또는 친구들과의 공유를 위해 매개 변수 데이터를 가져오고 내보낼수 있습니다. 또한 인터넷에 연결하여 웹 페이지를 검색하고 메일을 확인하며 시스템을 실시간으로 업데이트할수 있습니다.

설정 들어가기

컴퓨터를 켜면 시스템이 POST (Power On Self Test) 프로세스를 시작합니다. 화면에 아래의 메시지가 표시되면, 키를 눌러 CLICK BIOS II 설정을 시작합니다.

Press DEL key to enter Setup Menu, F11 to enter Boot Menu

(DEL을 누르면 설정메뉴를, F11을 누르면 부팅 메뉴를 시작합니다.)

위 메시지를 보지 못했거나 BIOS로 들어가지 못했다면, 시스템을 껐다 다시 켜거나 RESET 버튼을 눌러 다시 시작합니다. 또한 <Ctrl>, <Alt> 및 <Delete> 키를 동시에 눌러 시스템을 다시 시작할 수도 있습니다.

중요사항

이 장에서 설명되는 각 BIOS 카테고리 아래의 항목은 시스템 성능을 향상하기 위해 지속적으로 업데이트됩니다. 따라서 설명이 최신 BIOS와 약간 다를 수 있으니 참조용으로 사용하시기 바랍니다.

개요

Click BIOS II를 시작하면 아래의 화면이 표시됩니다.



중요사항

여기에 표시된 그림은 참조용으로만 구매하신 제품에 따라 다를 수 있으니 자세한 정보는 사용자가 구매한 시스템의 실제 화면을 참조하세요.

▶ 온도 모니터

이 블록은 프로세서와 메인보드의 온도를 표시합니다.

▶ 시스템 정보

이 블록은 시간, 날짜, CPU 이름, CPU 주파수, DRAM 주파수, DRAM 용량 및 BIOS 버전 등 정보를 표시합니다.

▶ BIOS 선택 메뉴

아래와 같은 옵션이 제공됩니다.

- **SETTINGS** - 이 메뉴를 사용하여 칩셋 기능 및 부팅장치에 대한 설정을 지정할 수 있습니다.
- **OC** - 이 메뉴에는 주파수 및 전압 조정 항목이 포함됩니다. 주파수가 높아지면 성능이 좋아지지만 높은 주파수와 열은 시스템의 불안정성을 일으킬 수 있으므로 일반 사용자는 오버클럭 기능을 사용하지 말 것을 권장합니다.
- **ECO** - 이 메뉴는 에너지 절약 설정과 관련됩니다.
- **BROWSER** - 이 기능은 MSI Winki 웹 브라우저를 링크하는데 사용됩니다.
- **UTILITIES** - 백업 및 업데이트용 유틸리티가 포함됩니다.
- **SECURITY** - 보안 메뉴는 권한이 없는 사람이 시스템 설정을 변경하는 것을 방지하는데 사용되므로 시스템을 보호할 수 있습니다.

▶ 부팅 장치 우선순위 바

장치 아이콘을 이동하여 부팅 순위를 변경합니다.

▶ 부팅 메뉴

이 버튼은 부팅 메뉴를 시작하는데 사용됩니다. 이 항목을 클릭하는 즉시 장치에서 시스템을 부팅할 수 있습니다.

▶ 모드 선택

이 기능은 에너지 절약 또는 오버클로킹의 사전 설정을 로드할 수 있습니다.

▶ 메뉴 디스플레이

이 구역은 BIOS 설정 및 구성되는 정보를 제공합니다.

▶ 부팅 장치 우선순위 바

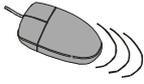
이 바는 부팅 장치의 우선순위를 나타냅니다. 밝아진 아이콘은 장치가 활성화 되었음을 표시합니다.



아이콘을 클릭한 다음 오른쪽 또는 왼쪽으로 끌어 당겨 부팅 우선순위를 지정합니다.

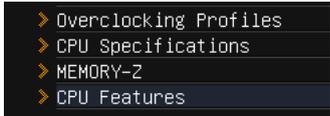
컨트롤

CLICK BIOS II 에서 마우스 또는 키보드를 사용하여 BIOS 설정을 제어할수 있습니다.아래 그림은 핫 키와 마우스 사용에 대한 설명입니다.

핫 키	마우스	설명
<↑↓←→>	 커서 이동	항목 선택
<Enter>	 클릭/ 왼쪽 버튼 더블 클릭	아이콘/ 필드 선택
<Esc>	 오른쪽 버튼 클릭	종료 메뉴로 가거나, 이전 메뉴로 이동
<+>	X	수치를 증가하거나 변경
<->		수치를 감소하거나 변경
<F1>		도움말
<F4>		CPU 스펙
<F5>		Memory-Z 실행
<F6>		최적 기본값 불러오기
<F10>		변경값 저장 및 종료
<F12>		FAT/FAT32 USB 드라이브에 스크린샷 저장하기

서브 메뉴

오른쪽 그림과 같이 포인터 기호가 특정 필드의 왼쪽에 표시되면, 이 필드에서 추가 옵션을 포함한 서브메뉴를 런치할수 있음을 의미합니다. 컨트롤 키(↑↓)나 마우스를 사용하여 필드를 선택하고 <Enter>를 누르거나 마우스 왼쪽 버튼을 두 번 클릭하여 서브 메뉴로 들어갑니다. 컨트롤 키를 사용하여 값을 입력하고 서브메뉴내에서 필드 간을 이동합니다. 이전의 메뉴로 돌아가려면, <Esc>를 누르거나 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하면 됩니다.

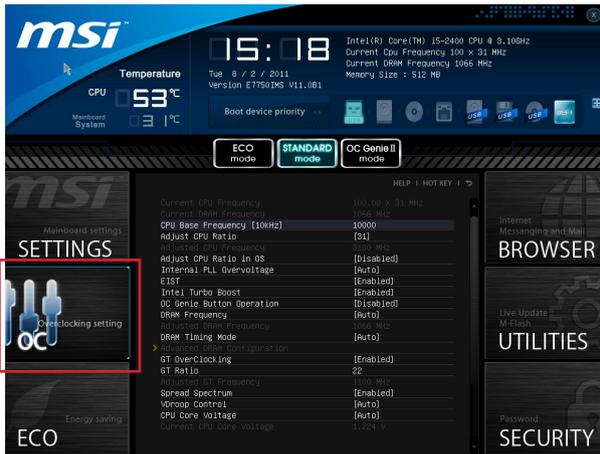


도움말

도움말 화면은 사용할수 있는 적절한 키와 강조 표시된 항목에 대해 선택할수 있는 항목을 나열합니다. 그 어떤 메뉴에서든지 <F1>을 누르기만 하면 이 화면을 불러올수 있습니다. <Esc>를 누르면 도움말 화면이 종료됩니다.

OC 메뉴

이 메뉴는 메인보드를 오버클럭하려는 고급 사용자를 위한 메뉴입니다.



중요사항

- 이 항목은 고급 사용자만을 위한 항목입니다.
- 오버클로킹은 보증하지 않습니다. 부적절하게 작동하였을 경우 보증이 무효화 되며 컴퓨터 하드웨어가 심각하게 손상될수 있습니다.
- 오버클로킹에 익숙하지 않은 경우, OC Genie를 사용하여 보다 쉽게 오버클로킹할것을 권장합니다.

▶ Current CPU / DRAM Frequency

이 항목은 CPU 및 메모리 속도의 현재 클럭을 표시합니다. (읽기 전용)

▶ CPU Base Frequency [10KHz]

항목CPU 베이스 클럭(10KHz)을 설정할수 있습니다. 값을 조절하여 CPU를 오버클럭할 수 있습니다. 단,오버클로킹의 작동이나 안정성은 보증하지 않습니다.

▶ Adjust CPU Ratio

프로세서의 내부 클럭 속도를 결정하는 배수를 조정합니다.이 항목은 프로세서가 이 기능을 지원하는 경우에만 적용됩니다.

▶ Adjusted CPU Frequency

조정된 CPU 주파수를 표시합니다. (읽기 전용)

▶ Adjust CPU Ratio in OS

이 항목을 활성화하면 MSI 컨트롤 센터를 통해 OS에서 CPU 비율을 변경할수 있습니다.

▶ **Internal PLL Overvoltage**

이 항목을 사용하여 PLL 전압을 조정합니다.

▶ **EIST**

향상된 Intel SpeedStep 기술로 인해 배터리 또는 AC 전원 중 어떤 방식으로 컴퓨터를 실행하느냐에 따라 마이크로프로세서의 성능 레벨을 설정할 수 있습니다. 기술을 지원하는 CPU를 설치하면 이 필드가 표시됩니다.

▶ **Intel Turbo Boost**

정격 스펙 이상의 CPU 성능을 자동으로 부스트하는 Intel Turbo Boost를 활성화 또는 비활성화 할 수 있습니다.(애플리케이션이 최고의 프로세서 성능 상태를 요구하는 경우)

▶ **OC Genie Button Operation**

OC Genie 기능을 활성화 또는 비활성화 합니다.

▶ **DRAM Frequency**

이 항목은 DRAM 주파수를 조정할 수 있습니다. 단, 오버클로킹 정상 동작은 보증하지 않습니다.

▶ **Adjusted DRAM Frequency**

조정된 DRAM 주파수를 표시합니다.(읽기 전용)

▶ **DRAM Timing Mode**

DRAM 모듈의 SPD (Serial Presence Detect) EEPROM에 의해 DRAM 타이밍을 제어할 지를 선택합니다. [Auto]로 설정하면 SPD 구성을 기준으로 하는 BIOS에 의해 DRAM 타이밍 및 다음 “고급 DRAM 구성” 서브 메뉴를 판별할 수 있습니다. [Link] 나 [Unlink] 로 설정하면 사용자가 DRAM 타이밍 및 “고급 DRAM 구성” 서브 메뉴를 수동으로 설정할 수 있습니다.

▶ **Advanced DRAM Configuration**

<Enter> 를 눌러 서브 메뉴를 시작합니다.

▶ **Command Rate**

이 설정은 DRAM 명령 속도를 제어합니다.

▶ **tCL**

SDRAM이 읽기 명령을 받아서 이 명령을 시작하기 전에 (클럭 사이클의) 타이밍 지연을 결정하는 CAS 대기 시간을 제어합니다.

▶ **tRCD**

이 설정 항목을 사용하면 RAS(열 주소)에서 CAS(행 주소)로의 변환 타이밍을 결정할 수 있습니다. 클럭 사이클이 짧을수록 DRAM 성능이 빨라집니다.

▶ **tRP**

이 설정은 사전에 충전할 수 있는 RAS 사이클 수를 제어합니다. DRAM 재충전 이전에 RAS가 충전 시간을 충분히 갖지 못할 경우, 충전이 불충분해서 DRAM이 데이터를 보존하지 못할 수 있습니다. 이 항목은 시스템에 동기화 DRAM이 설치된 경우에만 적용됩니다.

▶ **tRAS**

이 설정은 RAS가 메모리 셀로부터 읽거나 메모리 셀에 쓰는 데 걸리는 시간을 결정합니다.

▶ **tRFC**

이 설정은 RFC가 메모리 셀로부터 읽거나 메모리 셀에 쓰는 데 걸리는 시간을 결정합니다.

▶ **tWR**

이 항목은 데이터 버스트 쓰기 끝기부터 사전 충전 명령 시작까지의 최소 시간 간격을 제어합니다. 감지 증폭기로 셀에 데이터를 복원합니다.

▶ **tWTR**

이 항목은 데이터 버스트 쓰기 끝기부터 선충전 칼럼 읽기 명령 시작까지의 최소 시간 간격을 제어합니다. 이 항목은 읽기 명령을 시작하기 전에 I/O gating가 감지 증폭기를 활성화할 수 있습니다.

▶ **tRRD**

다른 बैं크의 active-to-active 지연을 지정합니다.

▶ **tRTP**

읽기 명령과 사전 충전 명령 간의 시간 간격을 결정합니다.

▶ **tFAW**

이 항목은 tFAW (four activate window delay) 타이밍 설정에 사용됩니다.

▶ **tWCL**

이 항목은 tWCL (Write CAS Latency) 타이밍 설정에 사용됩니다.

▶ **tCKE**

이 항목은 DARM 모듈의 펄스 폭을 설정하는데 사용됩니다.

▶ **tRTL**

이 항목은 라운드 칩 지연 설정에 사용됩니다.

▶ **Advanced Channel 1/ 2 Timing Configuration**

<Enter>를 눌러 스프 메뉴를 시작합니다. 각 패널의 고급 메모리 타이밍을 설정할 수 있습니다.

▶ **GT OverClocking**

이 항목은 통합된 그래픽의 오버클로킹을 활성화 또는 비활성화합니다.

▶ **GT Ratio**

이 설정은 통합된 그래픽 주파수의 비율을 조절하여 다른 주파수 조합에서 실행할 수 있는 통합된 그래픽을 활성화합니다.

▶ **Adjusted GT Frequency**

조정된 통합 그래픽 주파수를 표시합니다. (읽기 전용)

▶ Spread Spectrum

이 기능은 펄스 조절로 생성된 EMI (Electromagnetic Interference) 를 줄여줍니다.

중요사항

- EMI 문제가 발생하지 않을 경우 최적의 시스템 안정성 및 성능을 위해 [사용 안함]으로 설정합니다. 그러나 EMI 로 인해 문제가 발생할 경우 EMI 감소를 위해 대역 확산 값을 선택하세요.
- 대역 확산 값이 클수록 EMI는 감소되지만 시스템의 안정성은 저하됩니다. 가장 적합한 대역 확산 값은 해당 지역의 EMI 규정을 참조하세요.
- 사소한 지터조차도 클럭 속도를 일시적으로 상승시키면 오버클로킹한 프로세서를 고정시키는 원인이 될수 있으므로 오버클로킹을 진행하는 동안 대역 확산을 반드시 [사용 안함]으로 설정해야 합니다.

▶ VDrop Control

로드 라인 Droop은 CPU의 전류 흐름을 제어합니다.

[자동] 최대 안정성을 위한 값을 자동으로 설정.

[저 VDrop] 작은 변동 제공. (오버클로킹시 권장)

▶ CPU Core Voltage/ DRAM Voltage/ PCH 1.05

이 항목은 CPU, 메모리 및 칩셋의 전압 조절에 사용됩니다.

▶ Current CPU Core Voltage/ Current DRAM Voltage

이 항목은 현재 CPU 코어/ DRAM 전압을 표시합니다. (읽기 전용)

▶ Overclocking Profiles

<Enter>를 눌러 서브 메뉴를 시작합니다.

▶ Overclocking Profile 1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6

<Enter>를 눌러 서브 메뉴를 시작합니다.

▶ Set Name for Overclocking Profile 1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6

이 항목에 지정한 이름을 입력합니다.

▶ Save Overclocking Profile 1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6

선택된 현재 오버클럭 프로파일 설정을 ROM에 저장합니다.

▶ Load/ Clear Overclocking Profile 1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6

ROM에서 저장된 프로파일을 로드 또는 지웁니다.

▶ Overclocking Profile Save

현재 오버클로킹 설정을 USB 드라이브에 저장합니다.

▶ Overclocking Profile Load

USB 드라이브에서 저장된 설정을 로드합니다.

▶ **Intel C-State**

C-state는 시스템이 유휴 상태에 있는 동안 프로세서의 전원 소비량을 크게 줄여 주는 전원 관리 상태입니다.

▶ **Package C-State limit**

이 필드에서 C-state 모드를 선택할 수 있습니다.

▶ **Long duration power limit (W)**

이 필드는 장 기간의 TDP 전원 제한을 조정할 수 있습니다.

▶ **Long duration maintained (ms)**

이 필드는 장 기간 전원 제한의 유지 시간을 조정할 수 있습니다.

▶ **Short duration power limit (W)**

이 필드는 단 기간의 TDP 전원 제한을 조정할 수 있습니다.

▶ **Primary/ Secondary plane turbo power limit (W)**

이 필드는 첫번째/두번째 plane turbo의 TDP 제한을 조정할 수 있습니다.

▶ **1/2/3/4-Core Ratio Limit**

이 필드는 CPU의 1/2/3/4 코어 비율 제한을 표시합니다.

라이브 업데이트로 BIOS 업데이트 하기

이 부분에서는 운영체제에 들어가기 전에 라이브 업데이트 유틸리티를 사용하여 BIOS를 업데이트 하는 방법을 설명합니다. 인터넷에 연결했을 경우 라이브 업데이트는 자동으로 BIOS를 업데이트합니다. 다음과 같은 라이브 업데이트 유틸리티가 포함됩니다.

1. BIOS UTILITIES 메뉴에 있는 라이브 업데이트 버튼  을 누릅니다. (Winki가 반드시 설치되어야 합니다.)



2. 필요할 경우, 설정 버튼  을 눌러 커넥션을 설정하세요.
3. [다음] 버튼  을 클릭하세요.
4. 라이브 업데이트가 자동으로 BIOS 버전을 인식하고 정확한 파일을 다운로드합니다.



5. [확인] 버튼  을 클릭하여 BIOS를 업데이트합니다.



중요사항

BIOS 플래시 중에 시스템을 중단하거나 종료하지 마세요. 잘못된 BIOS 플래싱은 메인 보드가 POST되지 않게 할 수 있습니다. 업데이트 하기전에 메인보드 BIOS의 버전과 모델이 정확하지를 확인하세요.

소프트웨어 정보

메인보드 패키지에 포함된 드라이버/유틸리티 DVD를 꺼내서 DVD-ROM 드라이브에 넣습니다. 설치하는 자동으로 실행되며, 드라이버나 유틸리티를 클릭하기만 하면 팝업 화면이 설치 완료를 표시합니다. 드라이버/유틸리티 DVD에는 다음 내용이 포함됩니다.

- 드라이버 메뉴: 사용 가능한 소프트웨어 응용 프로그램을 설치할 수 있습니다.
- 유틸리티 메뉴: 사용 가능한 소프트웨어 응용 프로그램을 설치할 수 있습니다.
- 서비스 베이스 메뉴: 이 메뉴를 통해 MSI 공식 웹사이트를 링크할 수 있습니다.
- 제품 정보 메뉴: 이 메뉴는 MSI 제품의 새로운 정보를 표시합니다.
- 보안 메뉴: 이 항목은 유용한 안티바이러스 프로그램을 제공합니다.

중요사항

최신 드라이버 및 BIOS로 시스템 성능을 향상시키고 싶다면 MSI 공식 웹사이트를 방문하세요.

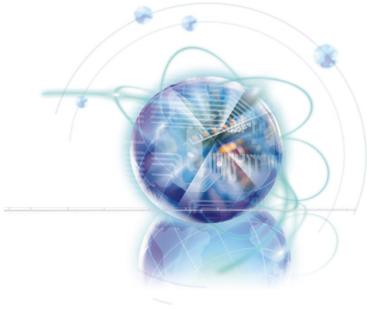
Winki 설치

BIOS 브라우저와 유틸리티를 사용하려면 Winki가 필요합니다. 먼저 MSI 드라이버 디스크의 Windows에서 "Winki" 소프트웨어 응용프로그램을 설치하세요. 설치 후 상응한 버튼을 클릭하여 이 두 기능을 액세스할 수 있습니다.

Winki 설치 순서는 다음과 같습니다.



1. 컴퓨터를 켜고 Windows 운영 시스템을 시작합니다.
2. MSI 드라이버 디스크를 광학 드라이브에 삽입하면 설정 화면이 자동으로 나타납니다.
3. 드라이버 탭을 클릭하세요.
4. [기타] 버튼을 클릭하세요.
5. Winki를 선택하면 설치가 시작됩니다.
6. 설치가 완료되면 컴퓨터를 리스타트합니다.



日本語

Z68A-G45 (G3)

シリーズ

Asia version

マザーボードの仕様

対応プロセッサ

- LGA1155インテル® Core™ i7/ Core™ i5 /Core™ i3/ Pentium®/ Celeron®プロセッサ
(最新のCPU対応表は下記Webサイトをご参照ください。
<http://www.msi.com/service/cpu-support>)

チップセット

- インテル® Z68 (B3)チップセット

対応メモリ

- DDR3-DIMMスロット4本搭載、DDR3 2133*(OC)/ 1866*(OC)/ 1600*(OC)/ 1333/ 1066 DRAMをサポート (最大32GB搭載可能)
- デュアルチャンネルメモリアクセス対応
(*OC = オーバークロック、最新のメモリモジュール対応状況については下記Webサイトをご参照ください。
<http://www.msi.com/service/test-report>)

LAN

- Realtek® RTL8111E LAN 10/100/1000ファーストイーサネットをサポート

オーディオ

- Realtek® ALC892に統合したHDオーディオコーデック
- 8チャンネルオーディオ (接続検知機能付き)

SATA

- インテル® Z68 PCHによるSATA 6Gb/sポート (SATA1~2)2基搭載
- インテル® Z68 PCHによるSATA 3Gb/sポート (SATA3~6)4基搭載

RAID

- SATA1~2はインテル® Rapid Storageテクノロジーをサポート (AHCI/ RAID 0/ 1)
- SATA3~6はインテル® Rapid Storageテクノロジーをサポート (AHCI/ RAID 0/ 1/ 5/ 10)
- システムの加速度のためにSSDキャッシュをサポート

USB 3.0

- NEC D720200によるUSB 3.0リアIOポート2基搭載
- NEC D720200によるUSB 3.0オンボードコネクタ1基搭載

マルチGPU

- ATI® CrossFireX™テクノロジーをサポート
- NVIDIA® SLI™テクノロジーをサポート
- Lucid® VIRTUテクノロジーをサポート

コネクタおよびボタン

■ I/Oパネル

- PS/2キーボード/マウスコンボポート ×1
- USB 2.0ポート ×4
- クリアCMOSボタン ×1
- 同軸S/PDIF出力ポート ×1
- 光学S/PDIF出力ポート ×1
- LANポート ×1
- USB 3.0ポート ×2
- HDMIポート ×1**
- VGAポート ×1**
- DVI-Dポート ×1**
- オーディオポート ×6

** (HDMI、DVI-DとVGAポートは統合したグラフィックスプロセッサのみと作動します。)

■ オンボード

- USB 2.0コネクタ ×4
- USB 3.0コネクタ ×1
- ケース開放センサーコネクタ ×1
- S/PDIF出力コネクタ ×1
- フロントパネルオーディオコネクタ ×1
- TPMモジュールコネクタ ×1
- シリアルポートコネクタ ×1
- DLED3コネクタ ×1 (オプション)

スロット

■ PCIe 3.0 x16スロット ×2

- PCI_E2は最大PCIe x16までの速度をサポート (PCI_E5が使用されない場合)、またはPCIe x8までの速度をサポート (PCI_E5が装着された場合)
- PCI_E5は最大PCIe x8までの速度をサポート

■ PCIe 2.0 x1スロット ×3

■ PCIスロット ×2

寸法

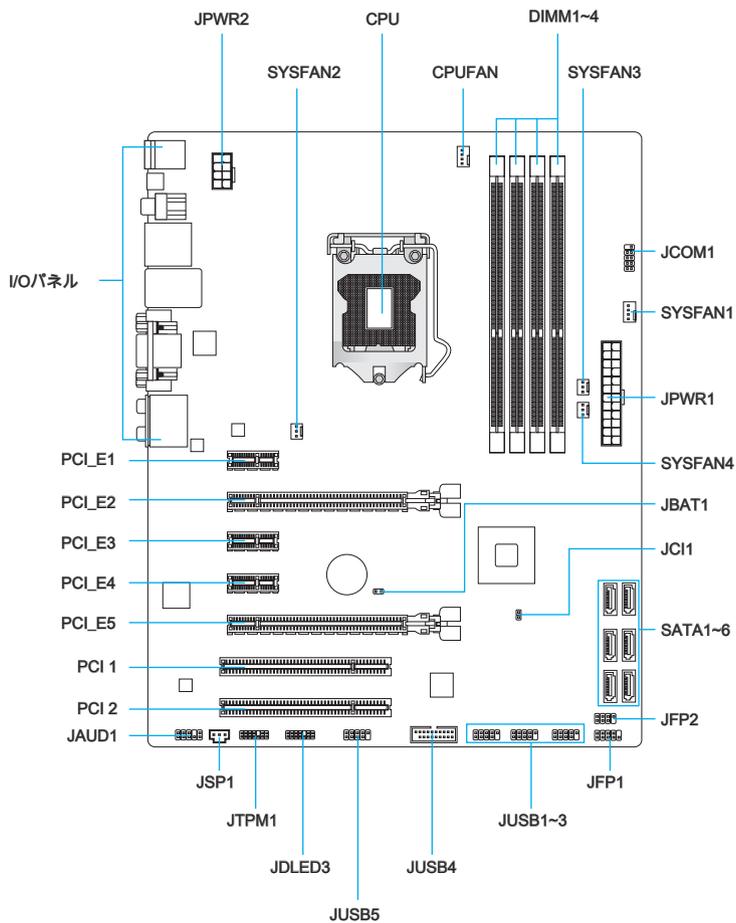
- ATX (24.4 cm X 30.5 cm)

取付穴

- 9 穴

製品について更に詳しい情報を求める場合は、弊社のWebサイトをご参照願います。
<http://www.msi.com/index.php>

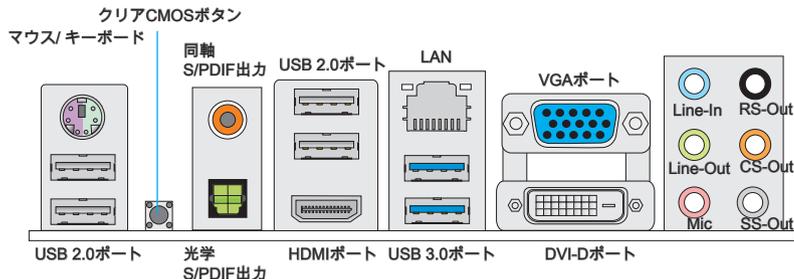
コネクタクイックガイド



コネクタ参照ガイド

ポートタイプ	ポート名前	ページ
LGA 1155 CPUソケット	CPU	Jp-8
ATX 24ピン電源コネクタ	JPWR1	Jp-13
ATX 8ピン電源コネクタ	JPWR2	Jp-13
DDR3メモリスロット	DIMM1~4	Jp-14
PCIe x16拡張スロット	PCI_E2, 5	Jp-16
PCIe x1拡張スロット	PCI_E1, 3, 4	Jp-16
PCI拡張スロット	PCI1, 2	Jp-16
シリアルATAコネクタ	SATA1~6	Jp-18
CPUファン電源コネクタ	CPUFAN	Jp-19
システムファン電源コネクタ	SYSFAN1~4	Jp-19
フロントパネルコネクタ	JFP1, JFP2	Jp-20
フロントパネルオーディオコネクタ	JAUD1	Jp-20
USB 2.0拡張コネクタ	JUSB1, 2, 3, 5	Jp-21
S/PDIF出力拡張コネクタ	JSP1	Jp-21
ケース開放センサーコネクタ	JCI1	Jp-22
TPMモジュールコネクタ	JTPM1	Jp-22
USB 3.0拡張コネクタ	JUSB4	Jp-23
DLED3コネクタ	JDLED3	Jp-23
シリアルポートコネクタ	JCOM1	Jp-24
クリアCMOSジャンパ	JBAT1	Jp-25

I/Oパネルクイックガイド



▶ マウス/キーボード

マザーボードはPS/2®、マウス/キーボードを接続するための標準PS/2®、マウス/キーボードミニDINコネクタが各一個ずつ設けられています。

▶ USB 2.0ポート

キーボードやマウスなどのUSB機器を本製品へ接続する場合に使用します。

▶ クリアCMOSボタン

製品にはBIOSの設定情報を保持するなどの目的でCMOSメモリを搭載しており、搭載するボタン電池から電力を供給することで情報を保持しています。このCMOSメモリに蓄えられたデバイス情報によって、OSを迅速に起動させることが可能になります。システム設定をクリアしたい場合はこのボタンを押してください。

注意

- CMOSクリアを行う際は、システムは電源終了状態(G3)であることを確認してください。
- CMOSデータをクリアした後、システムは自動的に起動します。

▶ 同軸S/PDIF出力

S/PDIF (Sony & Philips Digital Interconnect Format)コネクタは同軸ケーブル経由で、外付けのスピーカーに音声ソースを出力するためのインターフェイスです。

▶ 光学S/PDIF出力

S/PDIF (Sony & Philips Digital Interconnect Format)コネクタは光学ファイバーケーブル経由で、外付けのスピーカーに音声ソースを出力するためのインターフェイスです。5.1チャンネル/7.1チャンネルサウンド音声出力に対応しています。

▶ USB 3.0ポート

USB 3.0ポートはUSB 2.0デバイスと併用できます。データ転送速度は最大5 Gbit/sまでをサポートします(超速度)。

注意

USB 3.0デバイスを使用前に、必ずUSB 3.0ケーブルでデバイスをUSB 3.0ポートに接続します。

▶HDMIポート

HDMI (High-Definition Multimedia Interface)は同一端内で映像信号と音声信号をデジタル出力することができます。信号の劣化が少なく、接続が簡単であることから、急速に普及が進んでいる規格です。

▶VGAポート

外部モニターに映像をアナログ出力する端子です。

▶DVI-Dポート

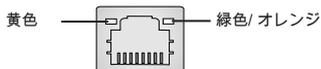
DVI-D (Digital Visual Interface-Digital)コネクタでLCDモニターを接続できます。詳細についてはモニターマニュアルを参照してください。

注意

本製品にはHDMI、VGAとDVI-DディスプレイインターフェイスはIGP(統合したグラフィックスプロセッサ)としてデザインされています。統合したグラフィックスチップなしのプロセッサをインストールした場合は、これらのディスプレイポートが使用できません。

▶LAN

コンピューターをネットワーク環境へ接続する際
に使用します。



LED	色	LED状態	コンディション
左	黄色	Off	ネットワークに接続していません。
		On(点灯)	ネットワークに接続しています。
		On(点滅)	通信中です。
右	緑色	Off	10 Mbits/秒で通信しています。
		On	100 Mbits/秒で通信しています。
	オレンジ	On	1000 Mbits/秒で通信しています。

▶オーディオポート

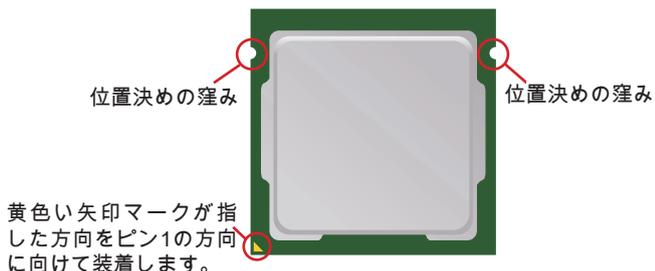
各チャンネルごとにコネクタ部の色を分類しており、ジャックの色と合わせることで簡単に接続が可能です。

- 青色- Line in: 外付けCDプレイヤー、オーディオプレイヤーなどの機器を接続します。
- 緑色- Line out: スピーカあるいはヘッドホンを接続します。
- ピンク- Mic: マイクを接続します。
- 黒色- RS-Out: 4/ 5.1/ 7.1チャンネルモード時にリアスピーカー端子を接続します。
- オレンジ- CS-Out: 5.1/ 7.1チャンネルモード時にセンター/サブウーファー端子を接続します。
- 灰色- SS-Out: 7.1チャンネルモード時にサイドスピーカー端子を接続します。

CPUに関する注意事項

LGA 1155 CPUについて

マザーボードの置くことには、CPUを正しく並べるために、LGA 1155 CPUのヒートスプレッド側には位置決めの変り2箇所、黄色い三角印一個があります。黄色い矢印マークが指した方向をピン1の方向に向けて装着します。



注意

過熱

過熱が起こるとCPUやシステムに破損を与える恐れがあります。システム組み立て後初回起動時に必ずCPUファンが正常に動作していることを確認してください。CPUクーラーをマザーボードへ装着する際、必要に応じてCPUとの接触面に適切な量のシリコングリスを塗布してください。

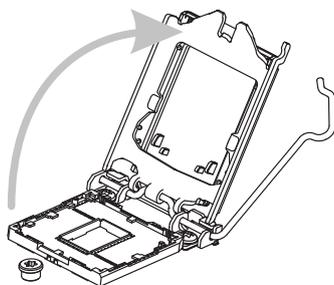
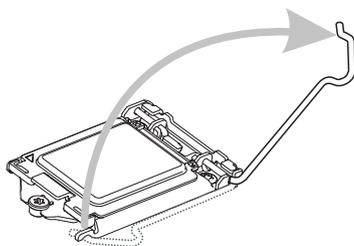
CPUの交換

CPUを交換する場合は必ずコンセントからATX電源コードを抜いた後に行ってください。通電中のCPUの交換はCPUの破損を招くだけでなく、感電する危険性があります。

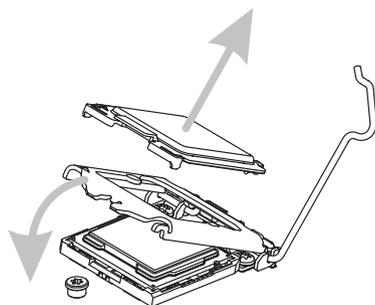
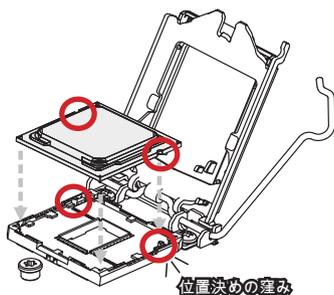
CPU およびクーラーの装着

CPUを取り付ける際、過熱を防ぐためにCPUクーラーをCPUに密着するように確実に取付けてください。下記の手順に従って正しくCPUとCPUクーラーを装着してください。装着方法を誤ると最悪の場合はCPUやマザーボードなどの破損を招きます。

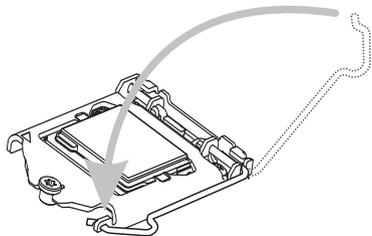
1. 最大開放位置までローディングレバーを外して起こします。
2. レバーが最大開放位置に引っ張られると、ローディングプレートが自動的に起こします。CPUソケットのピンに触れないで下さい。



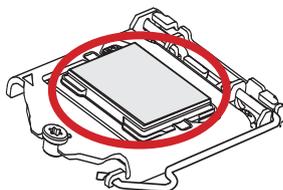
3. CPUを並べてCPUソケットに合わせます。下向きの金属接点のある台座でCPUを固定してください。位置決めがCPUソケットの縁と一列に並び、ぴったり合うことを確保します。
4. ローディングプレートを閉めて、保護用のプラスチックキャップを外します。



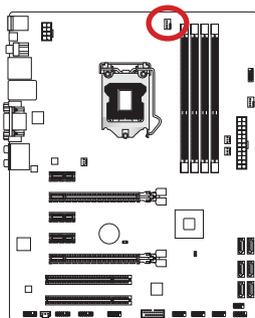
5. CPUが正しくソケットに収まっていることを確認してください。レバーを下ろして固定つまみの下にロックします。



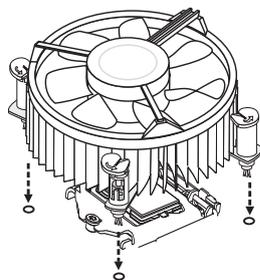
6. 効果的な放熱とCPUの過熱の防止のために、CPUの上に薄い層の熱ペースト（または熱テープ）を均等に塗布してください。



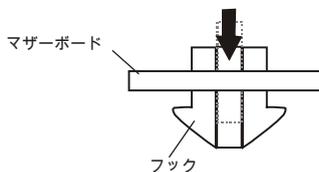
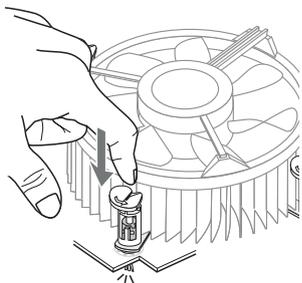
7. マザーボードのCPUファンコネクタを探し出してください。



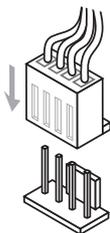
8. ファンのワイヤがファンコネクタに向き、それにフックが穴に合せて、ヒートシンクをマザーボードに置きます。



9. CPUクーラーの四隅のピンをマザーボードの固定穴に合わせ、ゆっくりと押し込みます。ぴったりすると、クリックが聞こえるべきです。
10. 位置が正しいことを確認します。



11. 最後に、CPUファンケーブルをマザーボードのコネクタに接続します。

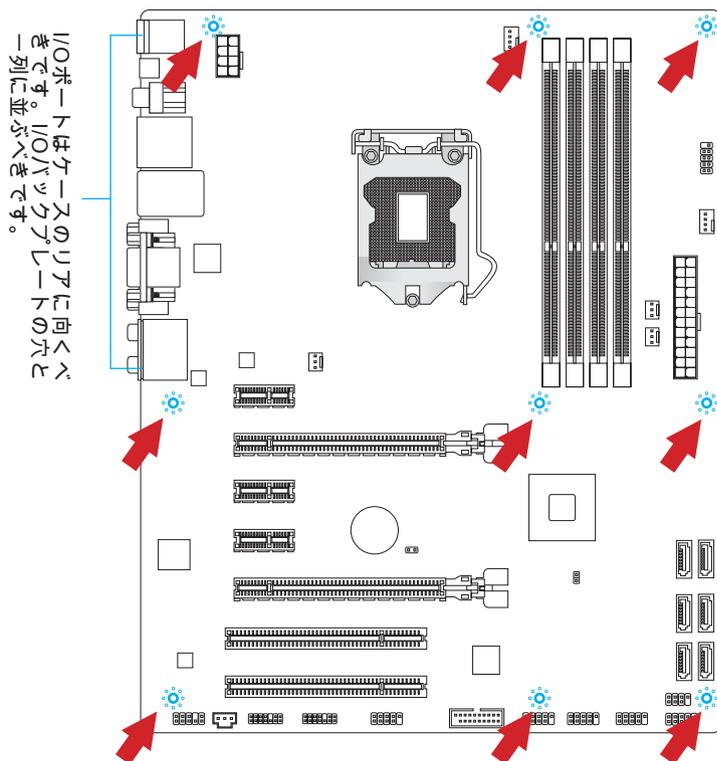


注意

- 損害を防止するために、CPUソケットのピンを触れないで下さい。
- システムを起動する前に、必ずCPUクーラーがしっかり装着されたことを確認してください。
- ソケットに添付されるプラスチックカバーは捨てないでください。CPUを外して保管する場合は、このプラスチックカバーを装着し、ソケットのピンを保護してください。
- 本章の画像は参照用であり、お手元の製品と細部が異なる場合があります。ご了承ください。
- CPUファンの装着についてはCPUファンの同梱の説明書をご参照ください。

取付穴

マザーボードをインストールする時、最初にマザーボードに対して必要な取り付けスタンドをケース内の取付プレートにインストールしてください。ケース同梱のI/Oバックプレートを取り付けたマザーボードの同梱物と共に提供されたI/Oバックプレートに取り替えます。I/Oバックプレートがねじを使用しないで、簡単にケースに嵌め込めるべきです。取付プレートのスタンドをマザーボードのねじ穴と整列させて、ケースと共に提供されたねじでマザーボードを固定します。ねじ穴の位置が以下に表示されます。詳細についてはケース同梱のマニュアルを参照してください。



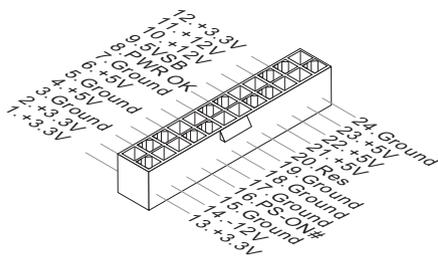
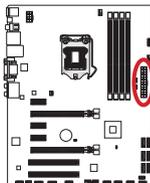
注意

- マザーボードを平面にインストールして、不要な破片の発生を防止します。
- マザーボードの損害を防止するために、マザーボードの回路とケースの間の接触あるいはケースに取り付けた不必要なスタンドオフが禁止されます。
- ショートを引き起こす恐れがあるために、マザーボード/ケースの内に金属のコンポーネントを取り付けないことを確認してください。

電源

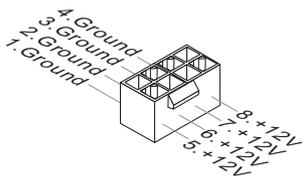
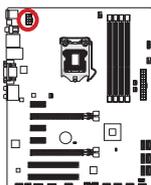
ATX 24ピン電源コネクタ: JPWR1

ATX 24ピン電源を接続します。接続の際にはコネクタの向きに注意して奥までしっかり差し込んでください。通常はコネクタのフックの向きを合わせれば正しく接続されます。



ATX 8ピン電源コネクタ: JPWR2

この電源コネクタは、CPUに12Vの電源を供給します。

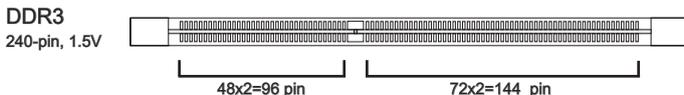


注意

本製品を動作させるには上記のコネクタを正しく接続している必要があります。

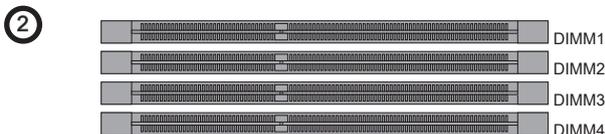
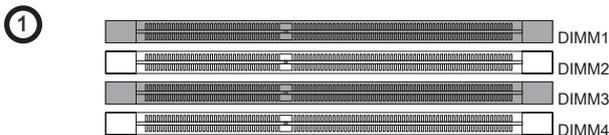
メモリ

これらのDIMMスロットはメモリモジュールのインストール用です。最新のメモリモジュール対応表は下記のホームページを参照ください。 <http://www.msi.com/service/test-report>



デュアルチャンネルモードソケットルール

デュアルチャンネルメモリアクセス方式は、二つのメモリデータバスを同時に使用してデータの読み書きを行うことによりアクセス速度を向上させます。デュアルチャンネルを有効にするには、以下の組み合わせでメモリモジュールを装着します。

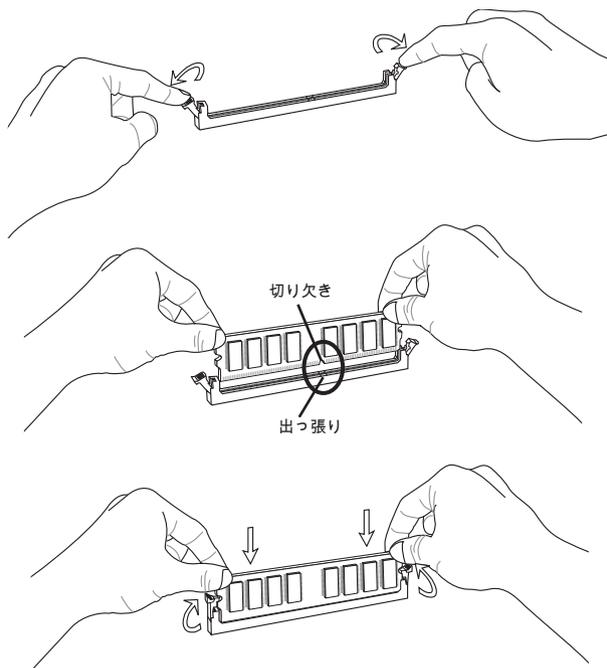


注意

- DDR3メモリモジュールとDDR2メモリモジュールは相互に物理的・電氣的規格の互換性がありません。本製品はDDR3メモリスロットを搭載しており、DDR3メモリモジュールを必ずご利用願います。本製品ではDDR2メモリモジュールはご利用頂けません。
- デュアルチャンネルアクセスを有効にする為には同一メーカーの同一メモリモジュールを装着してください。
- メモリスロットはDIMM1を優先的に使用して下さい。
- チップセットの仕様により、各DIMMスロットに8GBメモリモジュールを装着した場合正常に認識されません。(32GB未満での認識となります)

メモリモジュールの装着

1. メモリモジュール中央付近には左右非対称の場所に切り欠きが1ヶ所設けられており、このため間違った向きでは差し込めないように作られています。
2. DIMMメモリモジュールをDIMMスロットへ垂直に差し込むとDIMMスロットの両側にあるモジュール固定ラッチが自動的に閉じ、モジュールを固定します。
3. 電源投入前にモジュールが両側のモジュール固定ラッチによって正しく固定されているかどうかを必ず確認してください。

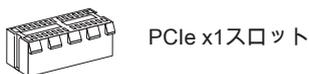
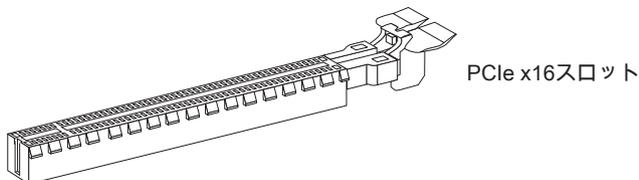


拡張スロット

本製品は離散的なグラフィックスあるいはオーディオカードなどの拡張カードのために、多くのポートを搭載しています。

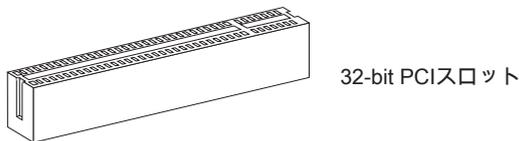
PCIeスロット

PCIeスロットはPCIeインターフェース拡張カードをサポートします。



PCIスロット

PCIスロットは最も汎用性の高い拡張スロットで、対応する様々な拡張カードが発売されています。拡張カードのセッティング方法については、拡張カードに同梱される説明書を参照してください。



注意

拡張カードの取り付け・取り外しの際はシステムの電源を落とし、必ず電源プラグを抜いてください。拡張カードのマニュアルを参照し、ジャンパ、スイッチ、BIOSなど必要なハードウェア設定、ソフトウェア設定を全て実行してください。

PCI割り込み要求ルーティング

ハードウェアがCPUに対して割り込み要求信号を発生し、PCはこれを受けてデバイスの動作(イベントの発生)を処理します。標準的なPCIバスのIRQ設定は以下の通りです:

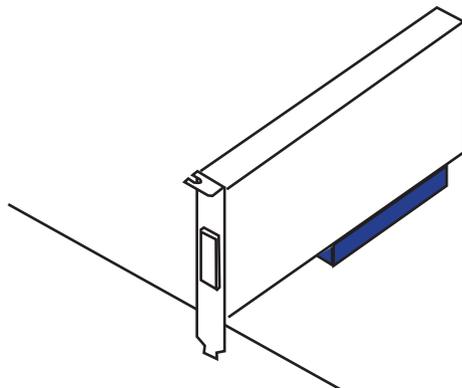
	順序1	順序2	順序3	順序4
PCIスロット1	INT A#	INT B#	INT C#	INT D#
PCIスロット2	INT B#	INT C#	INT D#	INT A#

ビデオ/グラフィックスカード

利用できれば、本製品はCPUの統合型グラフィックスプロセッサを利用しますが、離散的なビデオカードが拡張スロットを通じてインストールされることができます。離散的なビデオカードを1枚あるいは数枚追加すると、システムのグラフィックスの性能をはっきりと上げます。最適のために、MSIグラフィックスカードをお勧めします。

シングルビデオカードの装着

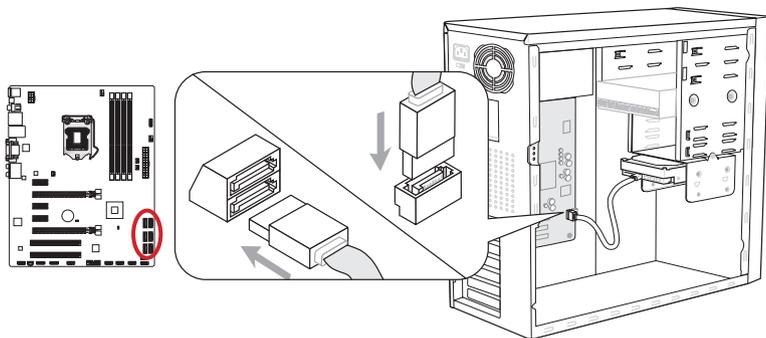
1. ビデオカードは使用する拡張スロットのタイプを決定します。マザーボードには拡張スロットを捜し出し、保護用のカバーを全部外します。
2. 拡張スロットにはビデオカードをディスプレイポートと一列に並びます。シングルビデオカードの装着には、PCI_E2スロットを優先使用するのがお勧めします。
3. ビデオカードを拡張スロットに押し込みます。使用された拡張スロットによって、スロットにはクリップがあり、正しい位置にロックします。
4. 必要ならグラフィックスカードの縁をケースに固定します。
5. ドライバーまたは他の特別の設定に関しての詳しい解説については、ビデオカードのマニュアルを参照してください。いくつかのビデオカードが直接電源からの電源ケーブルを必要とするかもしれません。



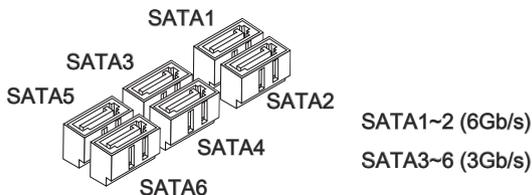
内部コネクタ

シリアルATAコネクタ: SATA1~6

このコネクタは高速シリアルATAインターフェイスポートです。一つのコネクタにつき、一つのシリアルATAデバイスを接続することができます。シリアルATAデバイスはディスクドライブ (HDD)、フラッシュメモリドライブ (SSD)と光学ドライブ (CD/ DVD/ Blu-Ray)を含みます。



*MBレイアウト参照図

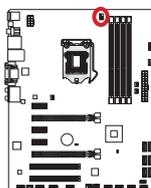


注意

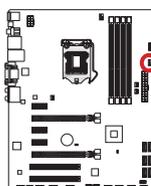
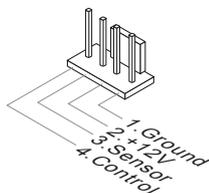
- 多くのシリアルATAデバイスも電源から電源ケーブルを必要とします。そんなデバイスはディスクドライブ (HDD)、フラッシュメモリドライブ (SSD)と光学ドライブ (CD/ DVD/ Blu-Ray)を含みます。詳細についてはデバイスのマニュアルをご参照ください。
- 多くのコンピューターケースは大きいシリアルATAデバイスを必要とします。例えば、HDD、SSDと光学ドライブ、ケース内に固定されます。装着の詳細についてはケースまたはシリアルATAデバイスの同梱のマニュアルをご参照ください。
- シリアルATAケーブルは90度以上の角度に折り曲げないようにご注意ください。データ損失を起こす可能性があります。
- SATAケーブルの両端が同一です。然し、スペースの節約のために、平らなコネクタに接続することをお勧めします。

ファン電源コネクタ: CPUFAN, SYSFAN1~4

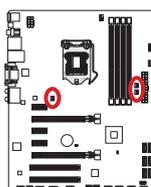
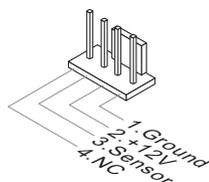
ファン電源コネクタは+12Vの冷却ファンをサポートします。接続する時に注意しなければならないのは、赤い線はプラスなので+12Vに、黒い線はアースなのでGNDに接続することです。また、本製品のシステムハードウェアモニタ機能を使用する場合はファンの回転数センサー機能がついたファンを使用する必要があります。



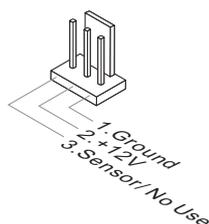
CPUFAN



SYSFAN1



SYSFAN2~4

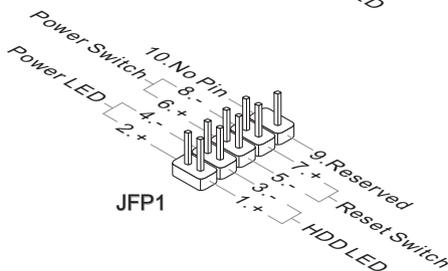
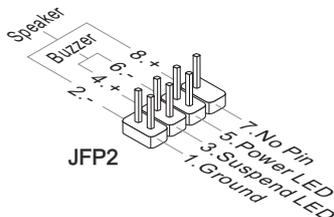
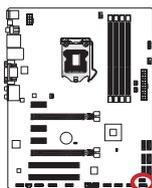


注意

- CPUメーカーが推奨するファンを参照してください。
- CPUFANはスマートファンコントロールをサポートします。ユーザーはControl Centerユーティリティをインストールして、CPUの温度によって自動的にファンの回転数をコントロールします。
- すべてのシステムファンの接続にはマザーボードのポートが足りない場合、アダプタが利用できて、ファンを直ちに電源に接続します。
- 最初の起動の前に、ケーブルがファンの葉身にぶつかるのを防止します。

フロントパネルコネクタ: JFP1, JFP2

本製品にはケースのフロントパネルスイッチや電源 / HDDアクセスLED用にフロントパネルコネクタが用意されています。JFP1はインテル®のフロントパネル接続デザインガイドに準拠しています。フロントパネルコネクタをインストールする時に、同封のmConnectorを使用して、インストールを簡単にしてください。コンピュータケースからワイヤを全部mConnectorに差し込んで、そしてmConnectorをマザーボードに差し込みます。

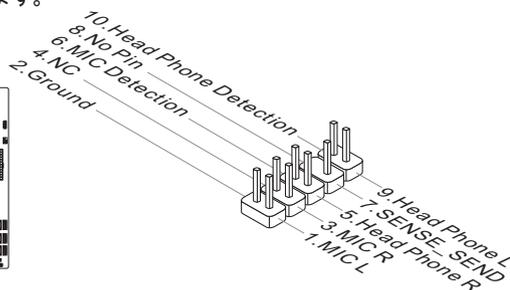
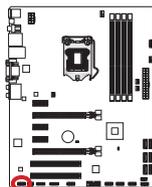


注意

- ケースからのコネクタの上に、小さい三角でマークされたピンは陽極ワイヤです。以上の図やmConnectorにはの文字によって、正確なコネクタの向きと配置を決定します。
- コンピュータケースのフロントパネルコネクタの大部分は主としてJFP1に挿入されています。

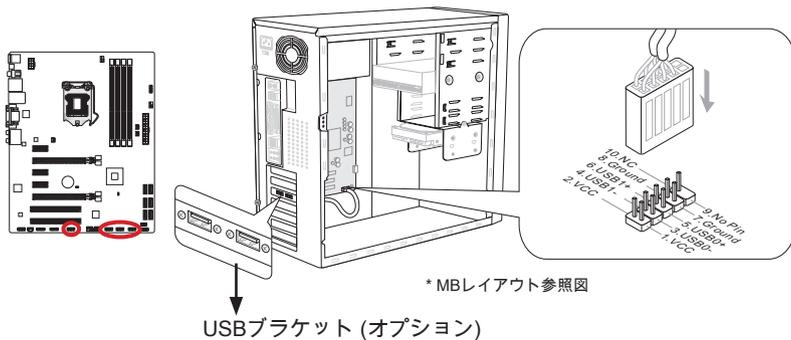
フロントパネルオーディオコネクタ: JAUD1

フロントパネルオーディオピンヘッダを使用するとケースのフロントパネルからのオーディオ出力が可能になります。ピン配列はインテル®のフロントパネル接続デザインガイドに準拠しています。



USB 2.0拡張コネクタ: JUSB1/ JUSB2/ JUSB3/ JUSB5

このコネクタは高速USB周辺機器、例えば、外付けUSB HDDやデジタルカメラ、MP3プレイヤー、プリンタ、モデムなど様々な機器の接続に対応しています。

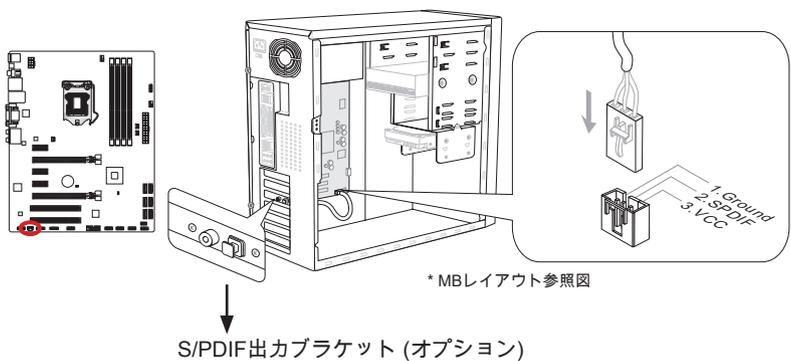


注意

VCCピンとGNDピンは必ず接続してください。接続しない場合、機器に重大な損傷を及ぼす恐れがあります。

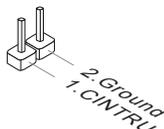
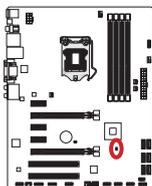
S/PDIF出力拡張コネクタ: JSP1

デジタルフォーマットで音声ソースを出力するためのインターフェイスです。5.1チャンネル/7.1チャンネルサウンド音声出力に対応しています。



ケース開放センサーコネクター: JCI1

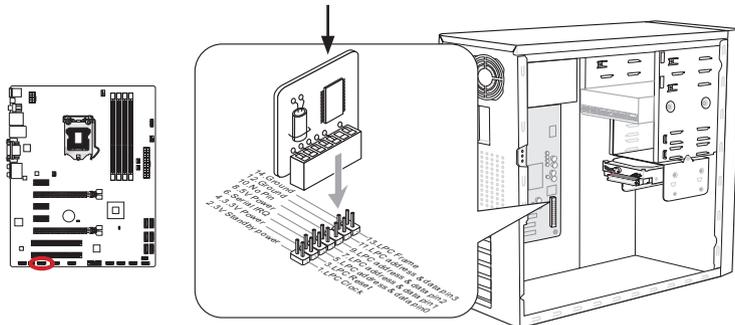
このコネクターには2ピンのケーススイッチを接続します。ケースを開けると開放センサーがショートします。システムにはこの開放信号が記録され、警告メッセージが画面に表示されます。警告メッセージを消すには、BIOS画面を開いてメッセージを消去します。



TPMモジュールコネクター: JTPM1

このコネクターはTPM (Trusted Platform Module)を接続します。詳細についてはTPMセキュリティプラットフォームマニュアルを参照して下さい。

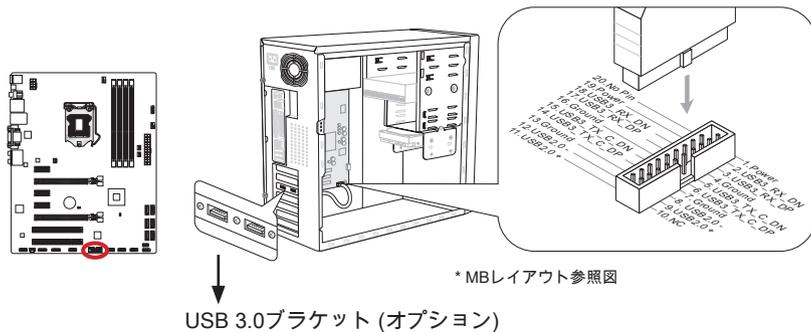
TPMモジュールはオプションです。



* MBLレイアウト参照図

USB 3.0拡張コネクタ: JUSB4

USB 3.0ポートはUSB 2.0デバイスと併用できます。データ転送速度は最大5 Gbit/sまでをサポートします (超高速)。

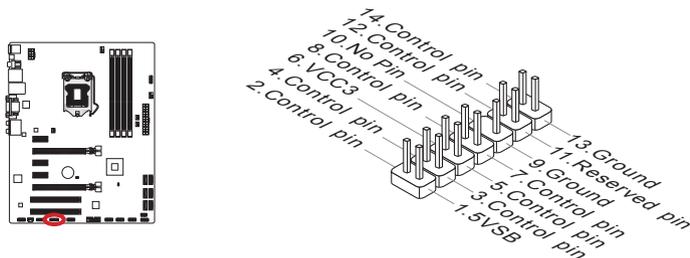


注意

- VCCピンとGNDピンは必ず接続してください。接続しない場合、機器に重大な損傷を及ぼす恐れがあります。
- USB 3.0デバイスを使用前に、必ずUSB 3.0ケーブルでデバイスをUSB 3.0ポートに接続します。

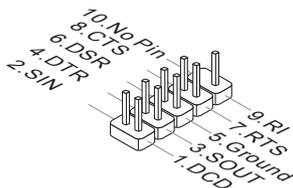
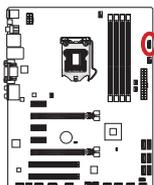
DLED3コネクタ: JDLED3 (オプション)

このコネクタはMSIの将来のコントロールカードを接続する用です。



シリアルポートコネクタ: JCOM1

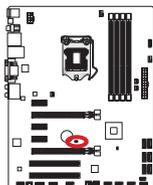
16550Aチップを採用した16バイトFIFOにてデータ転送を行います。このコネクタにシリアルマウスまたは他のシリアルデバイスを接続できます。



ジャンパ

クリアCMOSジャンパ: JBAT1

本製品にはBIOSの設定情報を保持するなどの目的でCMOSメモリを搭載しており、搭載するボタン電池から電力を供給することで情報を保持しています。このCMOSメモリに蓄えられたデバイス情報によって、OSを迅速に起動させることが可能になります。システム設定をクリアしたい場合はこのジャンパを押してください。



データを保存



データをクリア

注意

システムがオフの間にこのジャンパをショートすると、CMOS RAMをクリアします。次にジャンパを開きます。システム起動時のCMOS RAMのクリアは絶対止めてください。マザーボードの破損や火災などに及ぶ危険があります。

BIOSの設定

Click BIOS IIは最適の使用のために、システムをセットアップして配置する画期的なUEFIインターフェースです。マウスとキーボードでユーザーがBIOSの設定を変更し、CPUの温度を監視し、ブートデバイス優先順序を選択し、およびCPUの名前、DRAM容量、OSバージョンとBIOSバージョンなどのシステムの情報を見ることができます。バックアップ、または他人と共有するために、パラメーターデータをインポート/エクスポートすることもできます。インターネットに接続した後、ユーザーがウェブページをブラウズし、メールをチェックし、システムをライブアップデートすることができます。

BIOSセットアップ画面の起動

電源を投入するとハードウェアの初期化が始まり、POST(Power On Self Test)画面が現れます。以下のメッセージが表示されている間に、キーを押してClick BIOS IIセットアップ画面を呼び出します。

Press DEL to enter Setup Menu, F11 to enter Boot Menu
(キーを押してセットアップ画面を呼び出して、F11キーを押してブート画面を呼び出す。)

を押す前にこのメッセージが消えてしまった場合、電源をいったん切ってから再び投入するか、<RESET>を押すかして、システムを再起動してください。<Ctrl>、<Alt>と<Delete>を同時に押しても再起動できます。

注意

BIOSはパフォーマンスの向上や問題回避のために、継続的に変更/修正が加えられています。そのため、お手元の製品と本書の内容に食い違いが生じてしまう場合があります。予めご了承ください。

概要

Click BIOS IIを開いた後、以下の画面が表示されます。

The screenshot shows the Click BIOS II main menu. The interface is dark-themed with blue and white text. At the top, there's a system information panel showing the time (15:16), date (Tue 8 / 2 / 2011), and system version (E7750M6 V11.0B1). Below this are buttons for 'ECO mode', 'STANDARD mode', and 'OC Genie II mode'. The main area has a central 'CLICK BIOS II' logo and 'Efficient, Flexible, Intelligent' tagline. On the left, there's a 'SETTINGS' menu with options for 'Management System', 'Temperature' (53°C), 'OC' (Overclocking setting), and 'ECO' (Energy saving). On the right, there's a 'BROWSER' menu with options for 'Live Update M-Flash', 'UTILITIES', and 'SECURITY'. At the bottom, there are icons for 'Boot device priority' and 'Boot device priority bar'. Red boxes and lines connect these elements to Japanese labels: 'システム情報' (System Information) points to the top right; '温度モニタ' (Temperature Monitor) points to the 53°C display; 'モード選択' (Mode Selection) points to the ECO/STANDARD/OC Genie II buttons; 'BIOSメニュー選択' (BIOS Menu Selection) points to the SETTINGS/OC/ECO menu; 'メニューディスプレイ' (Menu Display) points to the bottom of the menu; 'ブートメニュー' (Boot Menu) points to the boot device priority icons; 'ブートデバイス優先順序バー' (Boot Device Priority Bar) points to the bar below the icons; and 'BIOSメニュー選択' (BIOS Menu Selection) points to the BROWSER/UTILITIES/SECURITY menu.

注意

このガイドにはの図は参照用であり、ユーザーが購入したモデルと異なる場合があります。詳細についてはシステムの実際の画面を参照してください。

▶ Temperature monitor

このブロックはプロセッサとマザーボードの温度を表示します。

▶ System information

このブロックは時間、日付、CPUの名前、DRAM周波数、DRAM容量およびBIOSバージョンを表示します。

▶ BIOS menu selection

これらのブロックはBIOSのメニューを選択します。以下のオプションが利用できます。

- SETTINGS - チップセットの機能とブートデバイスのための設定を指定します。
- OC - このメニューは周波数と電圧の調整の項目を含みます。周波数を増加すると、より優れた性能を実現できます。但し、高い周波数とヒートは不安定を引き起こす恐れがありますので、一般的なユーザーがオーバークロックを行うことをお勧めしません。
- ECO - このメニューは省エネ設定に関連します。
- BROWSER - この機能はMSI Wink!ウェブブラウザを開きます。
- UTILITIES - バックアップとアップデートのユーティリティを含みます。
- SECURITY - このセキュリティメニューは権限のない人を設定に変更させないためです。本機能でシステムを保護します。

▶ Boot device priority bar

デバイスアイコンを移動して、ブート優先順序を変更します。

▶ Boot menu

ブートメニューを開きます。この項目をクリックすると、直ちにデバイスからシステムを起動します。

▶ Mode selection

省エネあるいはオーバークロックのプリセットをロードします。

▶ Menu display

BIOS設定メニューを提供します。メニューにはパラメーターを変更できます。

ブートデバイス優先順序バー

このバーはブートデバイスの優先順序を表示します。明るいアイコンはデバイスの有効を表示します。



アイコンを左/右にクリックして引っ張ると、ブート優先順序を指定します。

操作

Click BIOS IIはマウスとキーボードでBIOS設定をコントロールすることを可能になります。下表はホットキーおよびマウス操作を列挙して解説します。

ホットキー	マウス	解説
<↑↓→←>	 カーソルを移動	項目を選択
<Enter>	 左ボタンをクリック/ダブルクリック	アイコン/項目を選択
<Esc>	 右ボタンをクリック	サブメニューから終了メニューにジャンプし、または前のメニューに戻る
<+>	X	数値を上げるか、または変更を行う
<->		数値を下げるか、または変更を行う
<F1>		ヘルプを参照
<F4>		CPUの仕様
<F5>		Memory-Zの画面を呼び出す
<F6>		Optimized defaultsをロード
<F10>		設定変更を保存して元に戻る
<F12>		FAT/FAT32 USBドライブにスクリーンショットを保存

サブメニュー

左手に三角が表示されている項目は、サブメニューがあることを示します。サブメニューに入るには項目をハイライトして<Enter>キーを押します。これでサブメニューが表示され、コントロールキーで項目の選択や変更を行います。上位のメニューに戻るには<Esc>キーを押します。

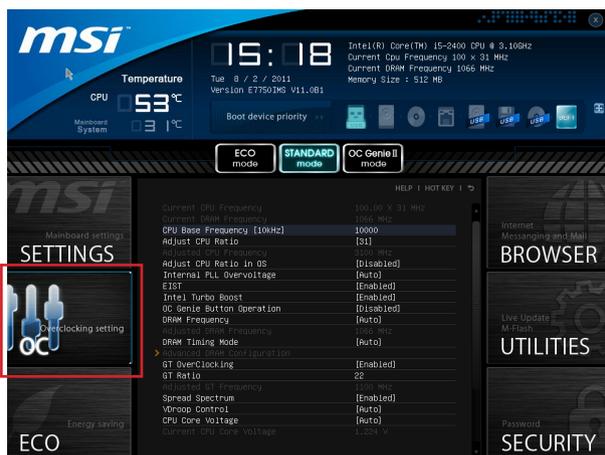
- > Overclocking Profiles
- > CPU Specifications
- > MEMORY-Z
- > CPU Features

ヘルプキー <F1>

ナビゲーションのために、ヘルプ画面には使用の適切なキーをリストします。<F1>を押すと、何れかのメニューから画面を呼び出すことができます。ヘルプウィンドウを閉じるには、<Esc>キーを押してください。

OCメニュー

このメニューで高級なユーザーがオーバークロックを行えます。



注意

- 高級なユーザー以外にPCを手動でオーバークロックすることをお勧めしません。
- オーバークロックによる故障は製品保証の対象外となりますのでご注意ください。不適當に操作すると、保証を無効にさせ、またはハードウェアを破損する危険性があります。
- ユーザーがオーバークロックに精通していない場合、OC Genieで簡単なオーバークロックを行うことをお勧めします。

▶ Current CPU / DRAM Frequency

CPUとメモリスピードの周波数を表示します。読取専用です。

▶ CPU Base Frequency [10KHz]

この項目はCPUベースクロック (10KHz)を設定します。設定値を調整すると、CPUをオーバークロックできます。オーバークロックによる故障は製品保証の対象外となりますのでご注意ください。

▶ Adjust CPU Ratio

プロセッサの内部クロックのスピードを決定する倍率をコントロールします。プロセッサが本機能をサポートする場合には有効です。

▶ Adjusted CPU Frequency

調整したCPU周波数を表示します。読取専用です。

▶ Adjust CPU Ratio in OS

この項目を有効にすると、MSIアプリケーションでOSにはCPU倍率を変更できません。

▶ **Internal PLL Overvoltage**

PLL電圧を調整します。

▶ **EIST**

拡張版インテル®SpeedStepテクノロジー(EIST)の有効/無効を設定します。Speed StepテクノロジーはCPUの負荷に応じて電圧と周波数を変化させ、パフォーマンスと省電力を両立させCPUの発熱を抑える機能です。拡張版インテル® Speed Stepテクノロジー(EIST)をサポートするCPUを搭載した場合に設定が可能です。

▶ **Intel Turbo Boost**

インテル® Turbo BoostテクノロジーをサポートするCPUを装着するとこの項目が表示され、インテル® Turbo Boostテクノロジーの有効/無効を選択可能にします。アプリケーションソフトが性能の向上を要求した場合や熱的な余裕がある場合にプロセッサ周波数をCPU規定の動作クロックを超えて動的に変化させることが可能になります。

▶ **OC Genie Button Operation**

OC Genie機能を有効/無効にします。

▶ **DRAM Frequency**

DRAM周波数を調整します。オーバークロックによる故障は製品保証の対象外となりますのでご注意ください。

▶ **Adjusted DRAM Frequency**

調整したDRAM周波数を表示します。読取専用です。

▶ **DRAM Timing Mode**

この項目でDRAMタイミングがDRAMモジュールのSPD (Serial Presence Detect) EEPROM情報によりコントロールするかどうかを決定します。[Auto]に設定すると、DRAMタイミングを有効にして、以下の[Advanced DRAM Configuration]メニューがSPDの情報を基に、自動的に最適な設定を行います。[Link]あるいは[Unlink]に設定すると、以下のメニューを手動で設定します。

▶ **Advanced DRAM Configuration**

<Enter>キーを押すと、サブメニューが表示されます。

▶ **Command Rate**

DRAMコマンド率をコントロールします。

▶ **tCL**

SDRAMが読み込みコマンドを受信した後読み込みを開始するまでのタイミング遅延であるCASレイテンシーを設定します。

▶ **tRCD**

RAS(行アドレス信号)とCAS(列アドレス信号)の信号間隔を手動で設定します。一般的にクロックサイクル値が小さいほどDRAMの動作速度が上がります。

▶ **tRP**

DRAMがリフレッシュに必要とする電荷を蓄積する時間を手動で設定します。RAS信号のクロック数がこの時間を規定しますが、電荷を蓄積するための時間が足りない場合はDRAMのリフレッシュは不完全になり、DRAMがデータを保持できなくなることがあります。システムに同期DRAMをインストールした場合のみこの項目が利用できます。

▶ tRAS

RAS(行アドレス信号)が発信してからデータが読み出されるまでの時間を決定します。

▶ tRFC

RFCが発信してからデータが読み出されるまでの時間を決定します。

▶ tWR

プリチャージが掛かる前のデータの書き込みに要する時間を手動で設定するのがtWRです。この設定ではプリチャージが掛かる前に、書き込みバッファのデータがメモリセルに完全に書き込まれるように設定する必要があります。

▶ tWTR

同じメモリバンク内で処理される書き込み命令から読み取り命令までの間隔時間を手動で設定します。読み取り命令の始める前にI/O gatingがセンス増幅器を増速駆動できます。

▶ tRRD

異なるメモリバンク間でデータアクセスを行うための遅延時間を手動で設定します。

▶ tRTP

データ読み込みとプリチャージ命令の時間間隔をコントロールします。

▶ tFAW

tFAWタイミングを設定します。

▶ tWCL

tWCLタイミングを設定します。

▶ tCKE

tCKEタイミングを設定します。

▶ tRTL

tRTLタイミングを設定します。

▶ Advanced Channel 1/2 Timing Configuration

<Enter>キーを押すと、サブメニューが表示されます。各チャンネルのための高レベルなメモリタイミングを設定できます。

▶ GT OverClocking

統合グラフィックスのオーバークロックを有効/無効にします。

▶ GT Ratio

統合グラフィックス周波数の倍率をコントロールし、統合したグラフィックスが異なる周波数組合せで動作させます。

▶ Adjusted GT Frequency

調整した統合グラフィックス周波数を表示します。読取専用です。

▶ Spread Spectrum

本機能はクロック変換器パルスを変調することで、電磁妨害を軽減する効果があります。

注意

- 特に電波障害などの問題が無い場合は、システムの安定性と性能を確保するために[Disabled]に設定して下さい。また、電波障害などが発生した場合は、必ず[Enabled]に設定して障害の軽減に努めて下さい。
- Spread Spectrumの値は大きければ大きいほどノイズ除去効果が高まりますが、システムの安定度は低下します。
- オーバークロック動作実験をする場合は、必ず[Disabled]に設定して下さい。

▶ VDrop Control

Load line droopはCPUへの電流の流れを制御します。

[Auto] 最大安定性のために自動的に値を設定する

[Low VDrop] より小さい波動を提供する (オーバークロックにはより良い)

▶ CPU Core Voltage/ DRAM Voltage/ PCH 1.05

CPU、メモリやチップセットの電圧を調整します。

▶ Current CPU Core Voltage/ Current DRAM Voltage

現在のCPU Core/ DRAM電圧を表示します。読取専用です。

▶ Overclocking Profiles

<Enter>キーを押すと、サブメニューが表示されます。

▶ Overclocking Profile 1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6

<Enter>キーを押すと、サブメニューが表示されます。

▶ Set Name for Overclocking Profile 1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6

この項目に入力して名前を付けます。

▶ Save Overclocking Profile 1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6

選択したプロファイルのために、現在のオーバークロック設定をROMに保存します。

▶ Load/ Clear Overclocking Profile 1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6

ROMから保存したプロファイル設定をロード/クリアします。

▶ Overclocking Profile Save

現在のオーバークロック設定をUSBドライブに保存します。

▶ Overclocking Profile Load

USBドライブから保存した設定をロードします。

▶ CPU Specifications

<Enter>キーを押すと、サブメニューが表示されます。サブメニューにはCPUのキー機能を全部強調表示します。情報はモデルにより異なる場合があります。読取専用です。[F4]を押すと、いつでもこの情報をアクセスできます。

▶ CPU Technology Support

<Enter>キーを押すと、サブメニューが表示されます。装着されたCPUのサポートするテクノロジーを示します。読取専用です。

▶ MEMORY-Z

<Enter>キーを押すと、サブメニューが表示されます。サブメニューにはDIMMの設定やタイミングを全部強調表示します。情報はモデルにより異なる場合があります。読取専用です。[F5]を押すと、いつでもこの情報をアクセスできます。

▶ DIMM1~4 Memory SPD

<Enter>キーを押すと、サブメニューが表示されます。装着されたメモリの情報を示します。

▶ CPU Features

<Enter>キーを押すと、サブメニューが表示されます。

▶ Active Processor Cores

アクティブプロセッサコアの数を選択します。

▶ Limit CPUID Maximum

この項目は、古いオペレーティングシステムなどを利用する際にシステムのスピードを制限するために用います。

▶ Execute Disable Bit

本機能を有効にすることで、「バッファオーバーフロー攻撃」と呼ばれる悪意を持った行為からシステムを保護することができます。いつでもこの機能を有効に保持のをお勧めします。

▶ Intel Virtualization Tech

この項目ではインテル仮想化テクノロジーの有効/無効を選択できます。詳しい情報についてはインテル社のWebサイトを参照してください。

▶ Intel VT-D Tech

この項目ではインテルVT-Dテクノロジーの有効/無効を選択できます。詳しい情報についてはインテル社のWebサイトを参照してください。

▶ Power Technology

Intel Dynamic Powerテクノロジーモードを選択します。

▶ C1E Support

CPUがアイドル状態の時に消費電力を低減できます。ただし、全てのCPUがこの拡張命令(C1E)をサポートしているわけではありません。

▶ OverSpeed Protection

本機能はCPUの消費電力だけでなく、現在のCPU動作も監視します。ある程度を超えると、プロセッサが自動的にクロック回転速度を落とします。CPUをオーバークロックしたい場合には、この項目を[Disabled]に設定してください。

▶ Intel C-State

C-stateはアイドル動作時のプロセッサ消費電力を削減します。C-stateテクノロジーをサポートするCPUを搭載した場合に、この項目が表示されます。

▶ Package C State limit

C-stateモードを選択します。

▶ Long duration power limit (W)

長時間稼働時のTDP電力制限を調整します。

▶ Long duration maintained(ms)

長時間稼働時の電力制限維持時間を調整します。

▶ Short duration power limit(W)

短時間のTDP電力制限を調整します。

▶ Primary/ Secondary plane turbo power limit (W)

プライマリ/セカンダリプレーンターボのためにTDP電力制限を調整します。

▶ 1/2/3/4-Core Ratio Limit

CPU各コアの倍率制限を表示します。

Live UpdateでBIOSをアップデートする

この画面はOSに入る前に、Live UpdateユーティリティでBIOSをアップデートする方法を教えます。インターネットに接続する時、Live Updateは自動的にBIOSをアップデートします。以下の説明に従ってLive UpdateユーティリティでBIOSをアップデートします。

1. BIOS UTILITIESメニューにはLive Updateボタンをクリックします。(Winkiがインストールされたはずです。)



2. 必要なら設定ボタンをクリックして接続をセットアップします。
3. 次のボタンをクリックします。
4. Live Updateは自動的にBIOSのバージョンを検知し、適切なファイルをダウンロードします。



5. 確認ボタンをクリックしてBIOSをアップデートします。



注意

BIOS Flashの間でプラグを抜かない、またはシステムをシャットダウンしないで下さい。不正確なBIOSフラッシュはマザーボードのアップデートの失敗を引き起こす恐れがあります。アップデートする前に、必ずマザーボードBIOSが適切なバージョンやモデルであることを確認してください。

ソフトウェアの情報

本製品にはドライバー/ユーティリティDVDが同梱されています。OSのインストールが終了したら、全てのドライバーのインストールし、セットアップを完了させてください。ユーティリティソフトはユーザーのニーズに応じてインストールしてください。ドライバー/ユーティリティDVDには以下の内容が含まれています。

- Driver menu : 使用できるドライバーを表示します。要望によってドライバーをインストールし、デバイスを起動します。
- Utility menu : サポートのソフトウェアアプリケーションを表示します。
- Service base menu : このメニューを通じてMSIのウェブサイトをリンクします。
- Product info menu : MSI製品の最新の情報を表示します。
- Security menu : 有用なアンチウイルスプログラムを提供します。

注意

MSIのホームページから最新のドライバーやBIOSを入手することができます。

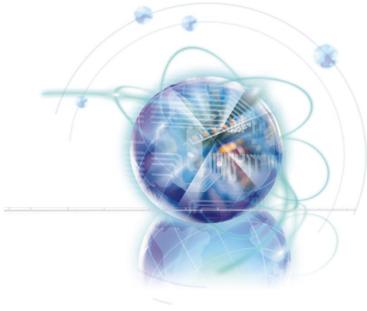
Winkiのインストール

BIOS BROWSERとUTILITIESにはWinkiが必要です。まずウィンドウにMSIドライバーディスクから"Winki"ソフトウェアアプリケーションをインストールしてください。それから、各自のボタンをクリックしてBIOS BROWSERとUTILITIESの機能をアクセスできます。

Winkiをインストールすると、以下のステップに従ってください。



1. コンピュータの電源を投入し、Windows OSを起動します。
2. MSIドライバーディスクを光学ドライブに挿入した後、セットアップ画面が自動的に表示されます。
3. ドライバータブをクリックします。
4. OTHERSボタンをクリックします。
5. Winkiを選択してインストールします。
6. インストールが完了した後、システムを再起動します。



繁體中文

Z68A-G45 (G3)

系列

Asia version

主機板規格

支援處理器

- 支援 LGA1155 架構的 Intel® Core™ i7/ Core™ i5 /Core™ i3/ Pentium®/ Celeron® 處理器
(有關更多 CPU 的最新訊息，請至微星科技網站：
<http://www.msi.com/service/cpu-support>)

晶片組

- Intel® Z68 (B3) 晶片組

支援記憶體

- 4 條記憶體插槽支援 DDR3 2133*(OC)/ 1866*(OC)/ 1600*(OC)/ 1333/ 1066 DRAM 速度 (支援總合最高 32GB)
- 支援雙通道模式
*(OC 表超頻，更多記憶體資訊，請至微星科技網站：
<http://www.msi.com/service/test-report>)

LAN

- 由 Realtek® RTL 8111E 支援 10/100/1000 快速乙太網路

音效

- 搭載 Realtek® ALC892 晶片
- 支援 8 聲音音效

SATA

- 由 Intel® Z68 PCH 支援 2 個 SATA 6Gb/s 連接埠 (SATA1~2)
- 由 Intel® Z68 PCH 支援 4 個 SATA 3Gb/s 連接埠 (SATA3~6)

RAID

- 由 Intel® Z68 控制的 SATA1~2 連接埠支援 Intel® Rapid Storage 技術 (AHCI/ RAID 0/ 1)
- 由 Intel® Z68 控制的 SATA3~6 連接埠支援 Intel® Rapid Storage 技術 (AHCI/ RAID 0/ 1/ 5/ 10)
- 支援固態硬碟緩衝加速系統效能

USB 3.0

- NEC D720200 控制晶片支援位於背板的 2 個 USB 3.0 連接埠
- NEC D720200 控制晶片支援位於內建的 1 個 USB 3.0 連接埠

Multi-GPU

- 支援 ATI® CrossFireX™ 技術
- 支援 NVIDIA® SLI™ 技術
- 支援 Lucid® VIRTU 技術

接頭及按鈕

■ 背板

- 1 個 PS/2 鍵盤 / 滑鼠 combo 連接埠
- 4 個 USB 2.0 連接埠
- 1 個清除 CMOS 按鈕
- 1 個同軸 S/PDIF-Out 連接埠
- 1 個光纖 S/PDIF-Out 連接埠
- 1 個網路連接埠
- 2 個 USB 3.0 連接埠
- 1 個 HDMI 連接埠**
- 1 個 VGA 連接埠**
- 1 個 DVI-D 連接埠**
- 6 個音效連接埠

**主機板背板上 HDMI、DVI-D & VGA 連接埠只能搭載 CPU 內建圖形處理器運作。)

■ 內建接頭

- 4 個 USB 2.0 接頭
- 1 個 USB 3.0 接頭
- 1 個機殼開啟警告接頭
- 1 個 S/PDIF-Out 接頭
- 1 個面板音效接頭
- 1 個 TPM 模組接頭
- 1 個序列接頭
- 1 個 DLED3 埠接頭 (選配支援)

插槽

■ 2 個 PCIe 3.0 x16 插槽

- 在 PCI_E5 未被安裝的狀態，PCI_E2 支援到 PCIe x16 速度；若 PCI_E5 已被安裝，則僅支援到 PCIe x8 速度。
- PCI_E5 支援高達 PCIe x8 速度

■ 3 個 PCIe 2.0 x1 插槽

■ 2 個 PCI 插槽

尺寸

- ATX (24.4 公分 X 30.5 公分)

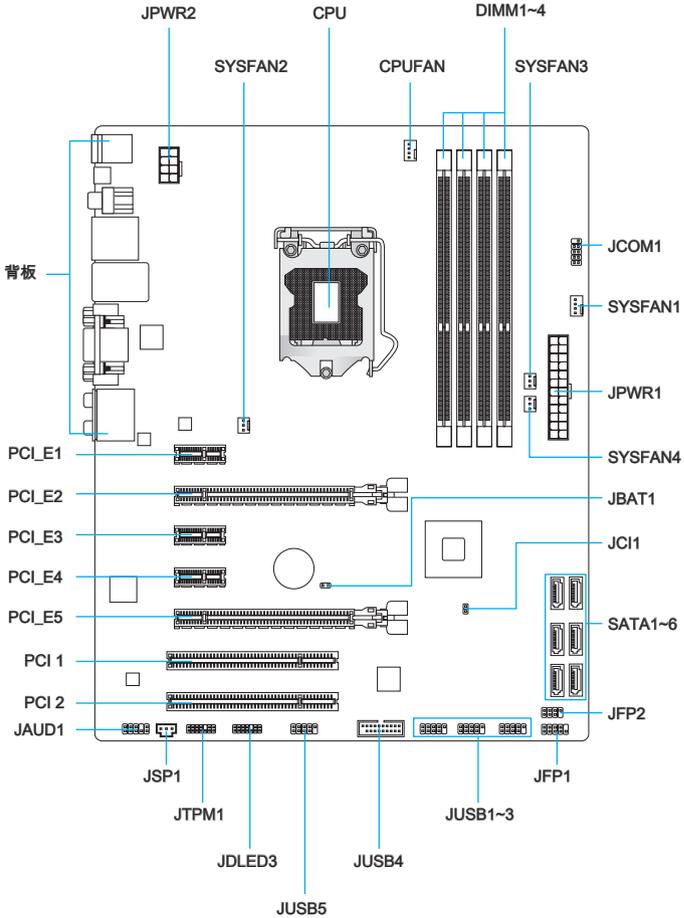
裝機

- 9 個裝機孔

如須了解附件之型號以便進行選購，請至以下網頁依產品名稱搜尋：

<http://tw.msi.com>

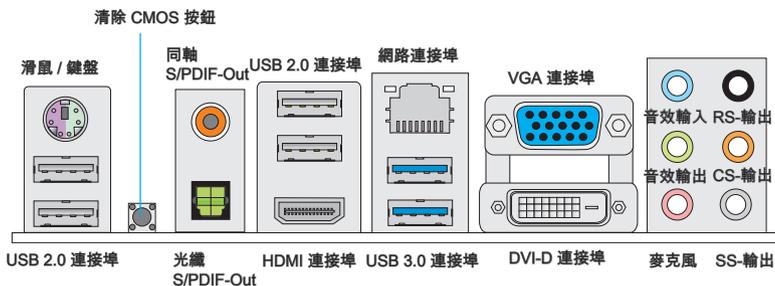
接頭快速指南



主機板接頭對照說明

連接埠類型	連接埠名稱	頁碼
LGA1155 架構 CPU 插座	CPU	Tc-8
ATX 24-Pin 電源接頭	JPWR1	Tc-13
ATX 8-Pin 電源接頭	JPWR2	Tc-13
DDR3 記憶體插槽	DIMM1~4	Tc-14
PCIe x16 擴充插槽	PCI_E2, 5	Tc-16
PCIe x1 擴充插槽	PCI_E1, 3, 4	Tc-16
PCI 擴充插槽	PCI1, 2	Tc-16
Serial ATA 接頭	SATA1~6	Tc-18
CPU 風扇電源接頭	CPUFAN	Tc-19
系統風扇電源接頭	SYSFAN1~4	Tc-19
面板接頭	JFP1, JFP2	Tc-20
面板音效接頭	JAUD1	Tc-20
USB 2.0 擴充接頭	JUSB1, 2, 3, 5	Tc-21
S/PDIF-Out 擴充接頭	JSP1	Tc-21
機殼開啟警告接頭	JCI1	Tc-22
TPM 模組接頭	JTPM1	Tc-22
USB 3.0 擴充接頭	JUSB4	Tc-23
DLED3 接頭	JDLED3	Tc-23
序列接頭	JCOM1	Tc-24
清除 CMOS 跳線	JBAT1	Tc-25

背板快速指南



▶ 滑鼠/鍵盤

標準 PS/2® 滑鼠/鍵盤的 DIN 接頭，可接 PS/2® 滑鼠/鍵盤。

▶ USB 2.0 連接埠

USB (通用串列匯流排) 連接埠是用來連接鍵盤、滑鼠或其它與 USB 相容的裝置。

▶ 清除 CMOS 按鈕

主機板上有個 CMOS RAM，是利用外接電池來保存系統的設定。CMOS RAM 可讓系統在每次開機時，自動啟動作業系統。要清除系統設定，請按本按鈕來清除資料。

注意事項

- 請先確認是關機狀態 (G3)，再清除 CMOS 資料。
- 按下本鈕清除 CMOS 資料後，系統會自動開機。

▶ 同軸 S/PDIF-Out

S/PDIF (Sony & Philips Digital Interconnect Format) 接頭，是透過同軸排線將數位音效傳輸到外部喇叭。

▶ 光纖 S/PDIF-Out

S/PDIF (Sony & Philips Digital Interconnect Format) 接頭，是透過光纖排線將數位音效傳輸到外部喇叭。

▶ USB 3.0 連接埠

USB 3.0 連接埠向下相容 USB 2.0 裝置，最高支援每秒 5 Gbit 的傳輸速率 (SuperSpeed)。

注意事項

要使用 USB 3.0 裝置，務必接到電腦的 USB 3.0 連接埠。請使用符合 USB 3.0 規格的 USB 連接線。

▶ HDMI 連接埠

高畫質多媒體介面 (HDMI)，是一種全數位化影像/聲音傳輸介面，可以傳送未壓縮訊號。HDMI 支援所有電視格式，如標準、加強或高畫質視訊，以及單一排線上的多頻道數位音效。

▶ VGA 連接埠

本 DB15-pin 的母接頭為接顯示器使用。

▶ DVI-D 連接埠

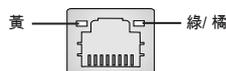
DVI-D (數位影像介面) 連接埠，是用來連接 LCD 螢幕。要接到螢幕，請參閱螢幕使用手冊。

注意事項

本主機板背板上的 HDMI、VGA 及 DVI-D 連接埠僅提供 IGP (內建圖形處理器) 使用。因此若處理器無內建顯示晶片，這些連接埠將沒有作用。

▶ 網路連接埠

標準 RJ-45 插座，可連上區域網路。



LED	顏色	LED 狀態	說明
左	黃	Off	LAN 連線未建立
		On (穩定狀態)	LAN 連線已建立
		On (閃爍中)	電腦正透過網路連接到另一台電腦
右	綠	Off	資料傳輸速率為每秒 10 Mbit
		On	資料傳輸速率為每秒 100 Mbit
	橘	On	資料傳輸速率為每秒 1000 Mbit

▶ 音效埠

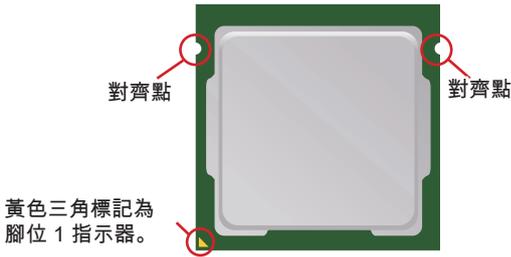
以下接頭供音效裝置使用，可由接頭顏色來區分不同音效功能。

- 藍 - 音效輸入：用以外接音效輸出裝置。
- 綠 - 音效輸出：作為喇叭或耳機接頭。
- 粉紅 - 麥克風：作為是接麥克風接頭。
- 黑 - RS-輸出：4/ 5.1/ 7.1 聲道模式的後方環繞音效輸出。
- 橘 - CS-輸出：5.1/ 7.1 聲道模式的中間/重低音輸出。
- 灰 - SS-輸出：7.1 聲道模式的側邊環繞音效輸出。

CPU (中央處理器)

LGA 1155 架構 CPU

LGA 1155 CPU 表面有 2 處對齊點及 1 處黃色三角標記，協助您在整個主機板配置中能正確擺放 CPU。黃色三角標記為腳位 1 的指示器。



注意事項

溫度過高

溫度過高會嚴重損壞 CPU 以及主機板。務必確認散熱風扇正常運作，以免 CPU 過熱。並於 CPU 與散熱器間均勻塗抹散熱膏 (或貼上散熱膠帶) 加強散熱。

更換 CPU

更換 CPU 時，為保險起見，應先關機後再拔掉電源線，以免損壞 CPU。

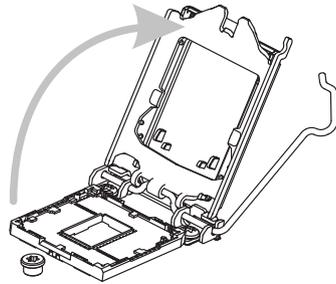
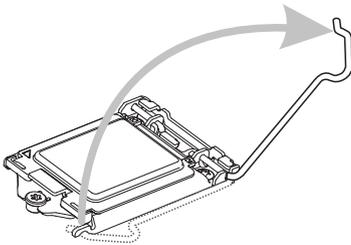
超頻使用

本主機板設計為可超頻運作。在將其調整為超頻運作時，請確認各系統零組件均可承受超頻設定。我們不建議使用者嘗試任何超出本產品規格的操作，而且我們也不保證其所造成的損壞及操作時的風險。

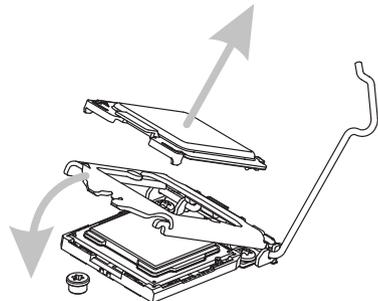
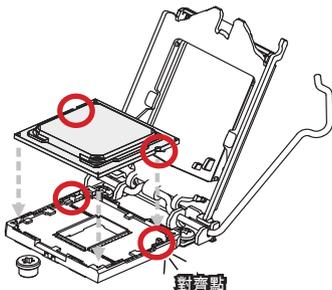
安裝中央處理器與散熱風扇

在安裝 CPU 時，記得要裝上 CPU 散熱風扇，避免過熱以維持系統穩定。請依下列步驟，正確安裝 CPU 與 CPU 散熱風扇。不當的安裝可能會使 CPU 與主機板受損。

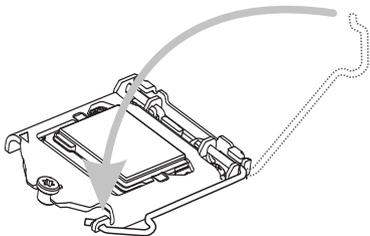
1. 鬆開拉桿到全開的位置。
2. 鬆開拉桿的同時，上蓋會一併往上。請勿觸摸 CPU 插座針腳。



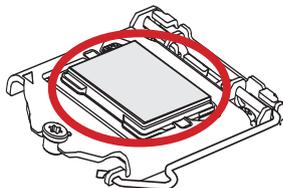
3. 將 CPU 對齊 CPU 插座。以手指抓穩 CPU 底座邊緣，將金屬接點面朝下輕放。CPU 對齊點應與 CPU 插座邊緣切齊。
4. 將上蓋合起後，取下塑膠保護蓋。



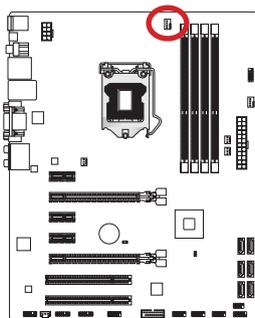
5. 檢查 CPU 是否已安裝好在插座上。
將拉桿下壓再扣住。



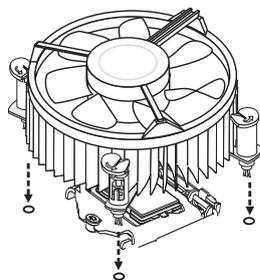
6. 在 CPU 上方均勻塗抹一層厚的散熱膏 (或貼上散熱膠帶) 有助 CPU 散熱。



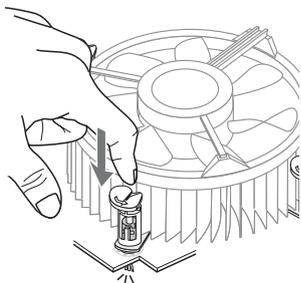
7. 找到主機板上的 CPU 風扇接頭。



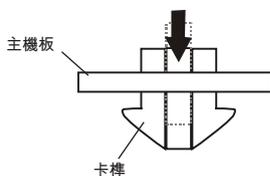
8. 將散熱風扇放上主機板，將風扇連接線往風扇接頭方向放，卡榫對準主機板上的孔位。



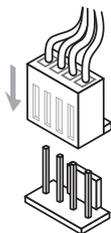
9. 將散熱風扇向下壓穩，再將這 4 個卡桿往下壓固定散熱風扇。固定時應該會聽到喀噠聲。



10. 檢查主機板確認卡桿均已固定好。



11. 最後將 CPU 風扇排線接到主機板上的 CPU 風扇接頭後就大功告成。

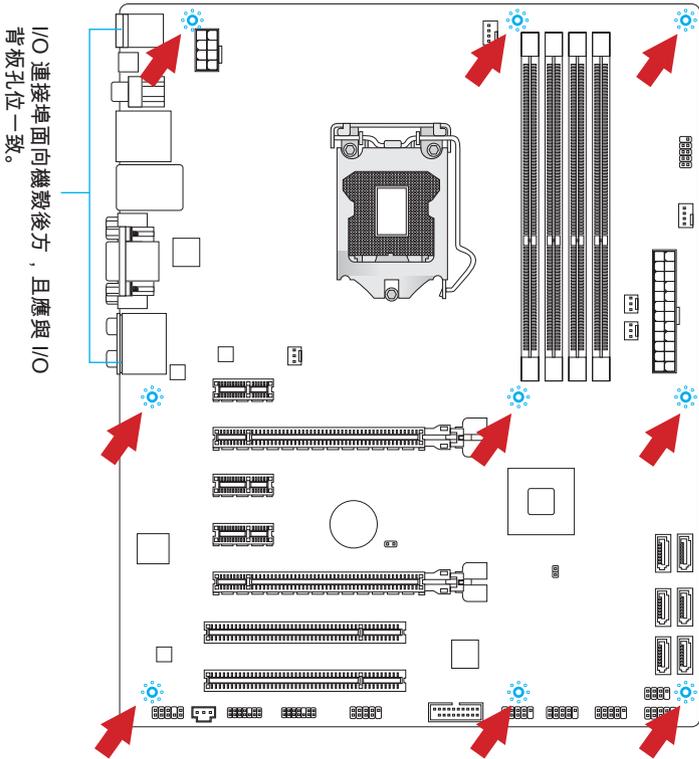


注意事項

- 請勿觸摸 CPU 插座針腳。
- 確認 CPU 散熱器已與 CPU 黏緊後再開機。
- 未安裝 CPU 時，請用塑膠蓋保護 CPU 插座以免受損 (如圖 1 所示)。
- 本節主機板圖示僅供示範用。圖示可能會與您購置的主機板外觀有所差異。
- 有關 CPU 散熱器安裝細節，請參閱 CPU 散熱器包裝。

裝機孔

安裝主機板時，請先鎖上將主機板固定在機殼的支撐固定板。若機殼附有背板，請以主機板包裝隨附的背板取代機殼那片。背板不需螺絲即可卡進機殼。將六角螺絲柱對準主機板上的裝機孔，並以機殼所附的螺絲固定。主機板上的裝機孔如下圖所示。欲知更多詳情，請參閱機殼的使用手冊。



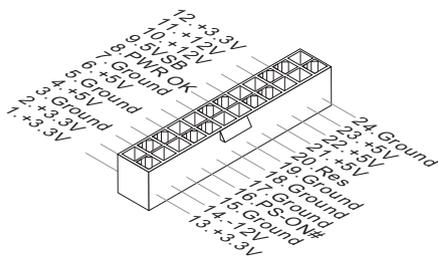
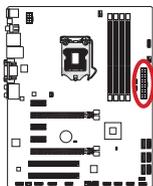
注意事項

- 請將主機板放在平坦的桌面安裝。
- 主機板電路及機殼間嚴禁任何碰觸，禁止鎖上非必要的六角螺絲柱，以免主機板受損。
- 為免主機板短路，請確認主機板上或機殼內均無鬆脫的金屬零件。

電源供應器

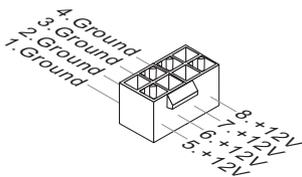
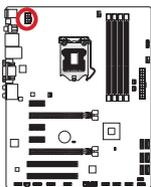
ATX 24-pin 電源接頭：JPWR1

本接頭用來接 ATX 24-pin 電源供應器。連接電源供應器時，將電源線對齊接頭壓下。若壓入方向正確的話，電源線與主機板的電源接頭會緊密扣住。



ATX 8-pin 電源接頭：JPWR2

本電源接頭提供 12V 電壓給 CPU 使用。

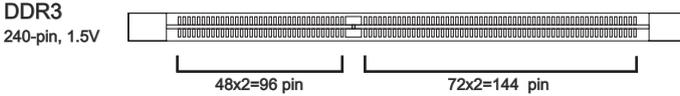


注意事項

確認所有接頭全都穩固接到所屬的 ATX 電源供應器，以確保主機板穩定運作。

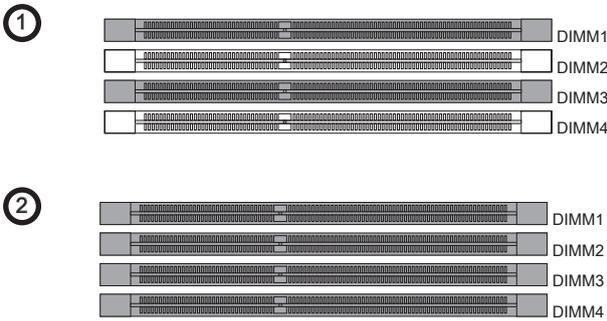
記憶體

主機板上的 DIMM 插槽，是用來裝記憶體模組。有關更多記憶體的最新訊息，請至微星科技網站：<http://www.msi.com/service/test-report>



雙通道模式安裝規則

雙通道模式下，記憶體模組可用 2 條匯流排同時傳送及接收資料。開啟雙通道模式可加強系統效能。以下圖示表示雙通道模式的安裝規則。

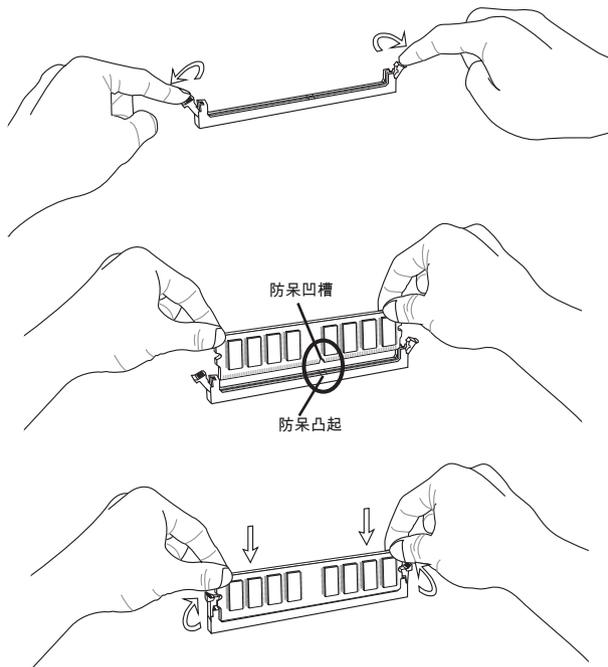


注意事項

- DDR3 記憶體模組，無法與 DDR2 互換且無法向下相容。因此請在 DDR3 插槽內，插入 DDR3 記憶體模組。
- 為確保系統穩定，在雙通道模式下，須為同密度容量及同廠牌的記憶體模組。
- 務必先將記憶體插入 DIMM1 插槽。
- 因晶片資源的分配使用，在每個 DIMM 模組安裝 8GB 記憶體模組時，系統僅能偵測到 31+ GB 的容量 (而非 32GB 整)。

安裝記憶體模組

1. 將記憶體兩側的卡榫往外推，鬆開記憶體插槽。將記憶體模組垂直插入插槽。記憶體模組底部有個防呆凹槽，只能以一種方向安裝到插槽。
2. 將記憶體模組穩固地插入插槽內。安裝無誤的話，兩側的卡榫自動扣上後會發出聲響。
3. 手動檢查記憶體模組是否已固定好。

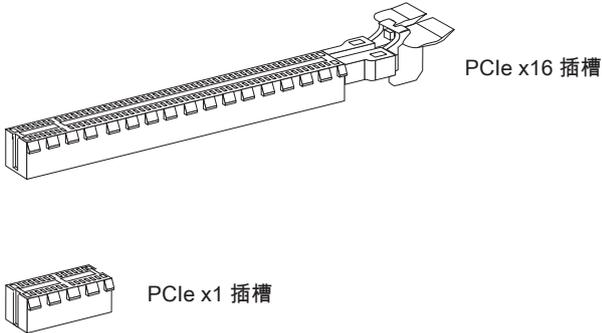


擴充插槽

本主機板搭載了數個供擴充卡 (如顯示卡、音效卡等) 使用的擴充插槽。

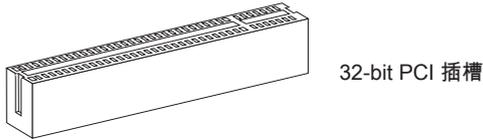
PCIe (Peripheral Component Interconnect Express) 插槽

PCIe 插槽支援 PCIe 介面的擴充卡。



PCI (Peripheral Component Interconnect) 插槽

PCI 插槽支援網卡、SCSI 卡、USB 卡及其它符合 PCI 規格的擴充卡。



注意事項

新增或移除擴充卡時，請確認已關機並拔除電源線。請詳讀擴充卡使用手冊，檢查使用擴充卡時所需變更的軟硬體設定。

PCI 中斷要求

IRQ 也就是中斷要求，是讓裝置傳送中斷訊號到處理器的硬體線路。PCI 的 IRQ 腳位，一般都接到 PCI 匯流排腳位，如下表所示：

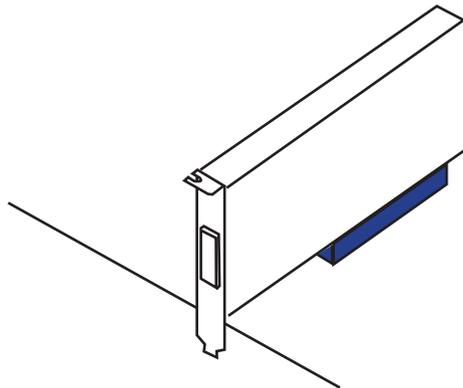
	第一順位	第二順位	第三順位	第四順位
PCI 插槽1	INT A#	INT B#	INT C#	INT D#
PCI 插槽2	INT B#	INT C#	INT D#	INT A#

顯示卡

若主機板有支援顯示器接頭，並搭載內附顯示晶片的 CPU 處理器時，您就可以使用主機板內建顯示器。但利用主機板的擴充插槽來安裝獨立顯示卡也是另一種選擇。插入一張以上的獨立顯卡會大幅提高系統的繪圖效能。建議使用 MSI 顯卡以達最佳相容性。

安裝單張顯示卡

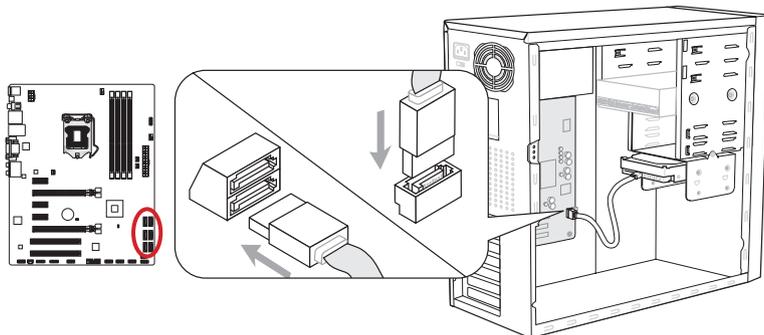
1. 確認顯示卡應安裝的擴充插槽類型後，在主機板上找到該插槽。移除機殼內擴充插槽上的保護蓋。
2. 將顯示卡以顯示埠朝機殼外的方向，對準擴充插槽上方。若只要安裝一張顯示卡，建議使用 PCI_E2 插槽。
3. 將顯示卡插入對應的擴充插槽。依使用的擴充插槽而定，應有卡榫固定。
4. 必要時，將顯示卡邊緣以螺絲固定於機殼。
5. 請參閱顯示卡使用手冊相關驅動程式或其它特殊設定。部份顯示卡可能需要獨立電源。



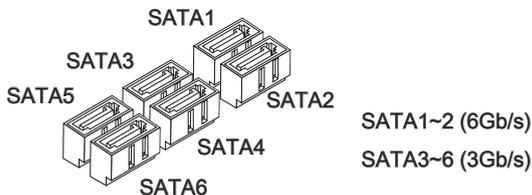
內建接頭

Serial ATA 接頭：SATA1~6

本接頭為高速 Serial ATA 介面，可各接一台 Serial ATA 裝置。Serial ATA 裝置包括硬碟 (HDD)、固態硬碟 (SSD) 以及光碟機 (CD/ DVD/ Blu-Ray)。



* 本圖中的主機板配置僅供參考

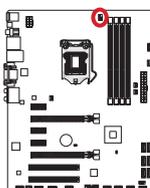


注意事項

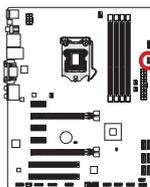
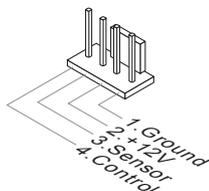
- Serial ATA 裝置大多都需要獨立電源。例如硬碟 (HDD)、固態硬碟 (SSD) 以及光碟機 (CD/ DVD/ Blu-Ray)。請參閱裝置的使用手冊。
- 多數電腦機殼要求硬碟、固態硬碟及光碟機等 Serial ATA 裝置固定在機殼下方。請參閱機殼或 Serial ATA 裝置使用手冊內的安裝說明。
- 請勿摺疊 Serial ATA 排線超過 90 度，以免傳輸資料時產生錯誤。
- SATA 排線兩端接頭外觀相似。建議將平頭端接到主機板以節省空間。

風扇電源接頭：CPUFAN, SYSFAN1~4

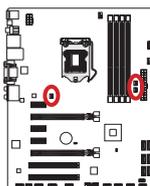
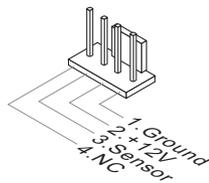
電源風扇接頭支援 +12V 散熱風扇。將電線接到接頭時，切記紅線端是正極，要接到 +12V，而黑線是接地線，要連接到 GND。若主機板內建有系統硬體監控器晶片組，則要使用速度感應器設計之風扇，才能使用 CPU 風扇控制功能。務必將所有風扇電源接頭都接上。部份無法接到主機板的系統風扇，請直接接到電源供應器。系統風扇可接至任一系統風扇接頭。



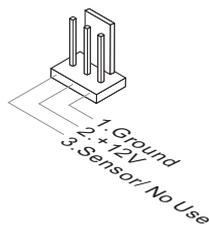
CPUFAN



SYSFAN1



SYSFAN2~4

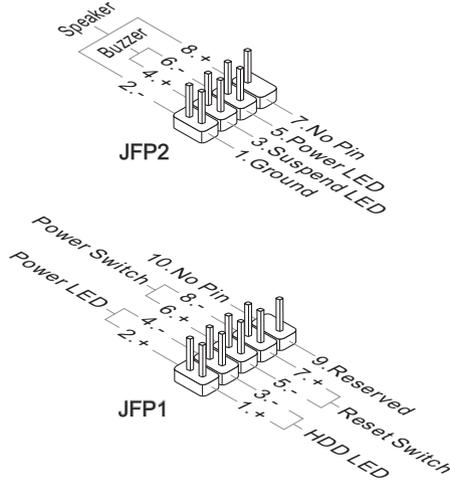
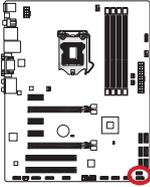


注意事項

- 請造訪處理器之官方網站參考建議之 CPU 風扇，或洽詢經銷商選擇適合的 CPU 散熱風扇。
- CPUFAN 支援智慧型風扇控制功能。請安裝 Control Center 程式，依 CPU 的實際溫度，來控制 CPU 散熱風扇的速度。
- 若因主機板上連接埠不足，而無法接所有系統風扇時，請以轉接器直接將風扇接到電源供應器。
- 第一次開機前，請先確認所有排線都避開風扇葉片，讓風扇葉片有足夠空間運轉。

面板接頭：JFP1, JFP2

這些接頭接到面板開關及 LED 指示燈。JFP1 的規格符合 Intel® 面板輸入/輸出連接設計規格。請使用隨附的 m 接頭，來簡易安裝這些接頭。將所有排線由機殼插到 m 接頭，再將 m 接頭插到主機板上即可。

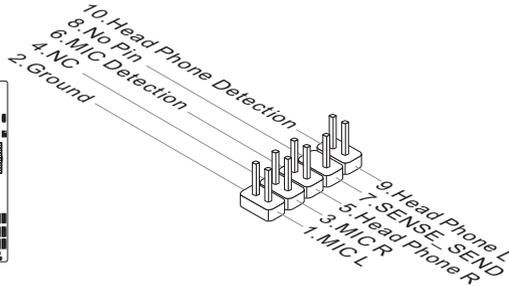
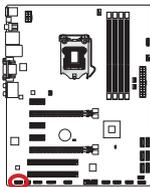


注意事項

- 機殼接頭中，腳位有標示小三角型的為正極排線。請依上圖指示及 m 接頭上的標示判定接頭的插入方向及配置。
- 多數機殼的面板接頭會優先插到 JFP1。

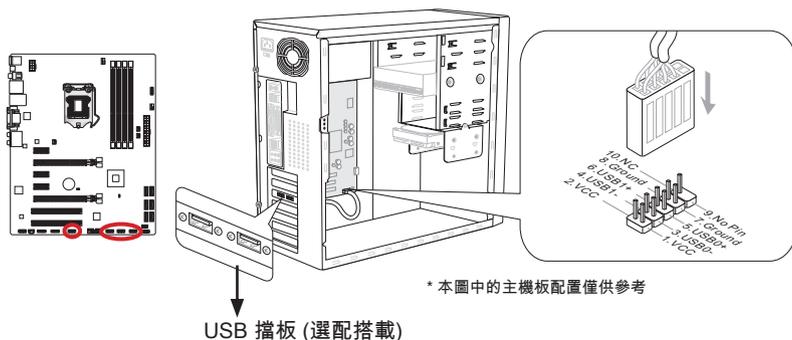
面板音效接頭：JAUD1

本接頭接到機殼上的音效接頭，規格符合 Intel® 面板輸入/輸出連接設計規格。



USB 2.0 擴充接頭：JUSB1/ JUSB2/ JUSB3/ JUSB5

本接頭用以連接高速 USB 介面，如 USB 硬碟、數位相機、MP3 播放器、印表機、數據機等相關週邊裝置。

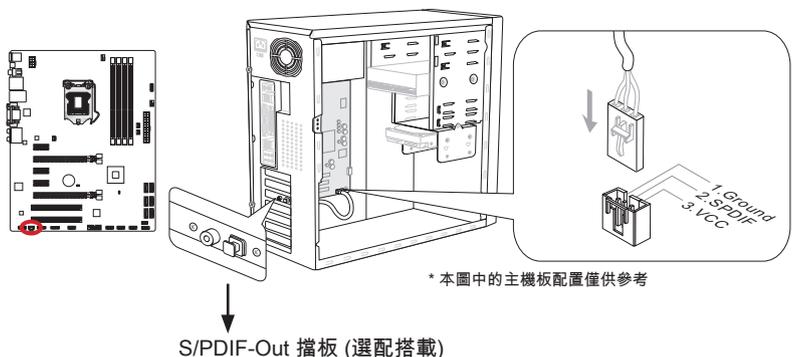


注意事項

請務必正確連接 VCC 及 GND 的針腳，以免造成損壞。

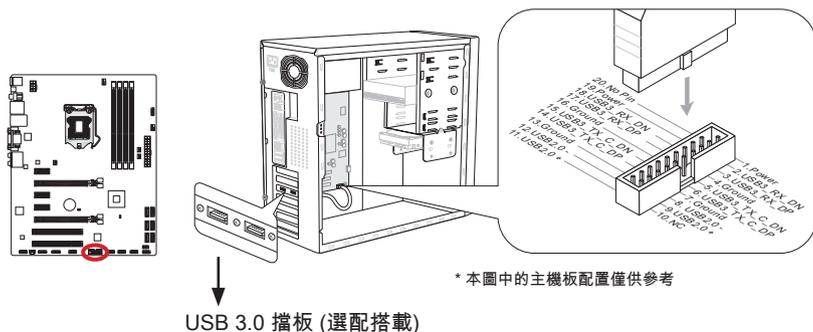
S/PDIF-Out 擴充接頭：JSP1

本接頭透過 S/PDIF (Sony & Philips Digital Interconnect Format) 介面，來傳輸數位音效。



USB 3.0 擴充接頭：JUSB4

USB 3.0 連接埠向下相容 USB 2.0 設備，最高支援每秒 5 Gbit 的傳輸速率 (Super-Speed)。

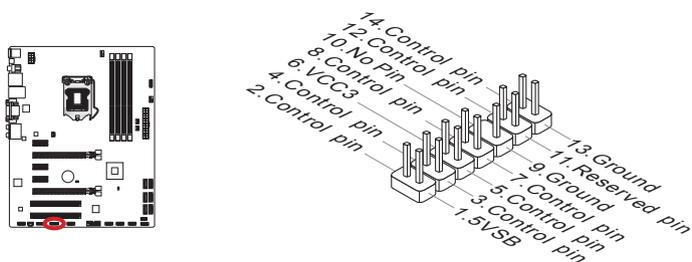


注意事項

- 請務必正確連接 VCC 及 GND 的針腳，以免造成損壞。
- 請以另行選配的 USB 3.0 排線連接 USB 3.0 裝置和 USB 3.0 連接埠。

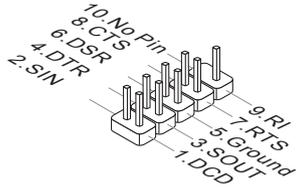
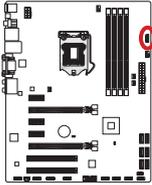
DLED3 接頭：JDLED3 (選配搭載)

本接頭保留給微星的控制卡使用。



序列接頭：JCOM1

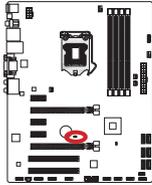
本接頭是傳送或接收 16 位元組 FIFO 的 16550A 高速通信埠。您可直接接上序列裝置。



跳線

清除 CMOS 跳線：JBAT1

主機板內建一個 CMOS RAM，是利用主機板上的外接電池來保留系統設定。CMOS RAM 可讓系統在每次開機時，自動啟動作業系統。若要清除系統設定，請將跳線設為清除 CMOS RAM。



保留資料



清除資料

注意事項

在系統關閉時，將本跳線短路後即可清除 CMOS RAM。之後再打開跳線。切記勿在系統開機的狀態下清除 CMOS RAM，以免主機板受損。

BIOS 設定

CLICK BIOS II 搭載創新的 UEFI 全圖形化介面，讓您在更簡易的設定環境中，調整及組態系統。您可透過滑鼠及鍵盤來調整 BIOS 設定、監控 CPU 溫度、選取開機裝置順序以及檢視 CPU 名稱、記憶體容量、作業系統及 BIOS 版本等系統訊息。您還可將參數輸入及輸出、製作備份或與友人分享設定數值。透過功能強大的 CLICK BIOS II，只要連上網路後，就能瀏覽網頁、收發信並即時更新 BIOS。

進入

開機後，系統就會開始 POST (開機自我測試) 程序。當下列訊息出現在螢幕上時，請按 鍵，進入設定程式。

Press DEL key to enter Setup Menu, F11 to enter Boot Menu
(按 DEL 鍵進入設定選單，按 F11 進入開機選單)

若您來不及在此訊息消失之前按壓 DEL 鍵，而仍想要進入 CLICK BIOS II，請先將系統關閉，再重新啟動，或直接按 RESET 鍵啟動。或者同時按下 <Ctrl>、<Alt> 及 <Delete> 鍵來強制重新開機。

注意事項

本章節各個 BIOS 目錄下的欄位仍在持續更新中，說明內文可能會與最新 BIOS 內容有所出入；本節所述選項內容僅供參考。

概觀

進入 CLICK BIOS II 後，主畫面如下圖所示：



注意事項

本手冊內的圖面僅供參考，可能與您所購置的產品有差異。請以系統實際呈現畫面為準。

▶ 溫度監控

本區顯示處理器及主機板溫度。

▶ 系統資訊

本區顯示時間、日期、CPU 名稱、CPU 頻率、記憶體頻率、記憶體容量及 BIOS 版本。

▶ BIOS 選單

以下選單可供選擇：

- **SETTINGS** - 本選單指定晶片組功能及開機裝置設定。
- **OC** - 本選單內含頻率及電壓調整欄位。增加頻率會提高效率，但相對的，高頻率及高溫可能造成系統不穩，因此，我們不建議一般使用者使用本選單。
- **ECO** - 本選單調整節能相關設定。
- **BROWSER** - 本功能進入 MSI Winki 網頁瀏覽功能。
- **UTILITIES** - 本選單選擇製作備份及更新工具。
- **SECURITY** - 本選單用來避免未授權人等更改系統設定。請使用本選單內的功能來防護系統。

▶ 開機裝置順序列

移動裝置圖示來變更開機順序。

▶ 開機選單

本按鈕開啓開機選單。按本項由選定裝置開機。

▶ 模式選單

本功能載入節能或超頻預設值。

▶ 顯示選單

本區提供變更參數的 BIOS 設定及資訊。

開機裝置順序列

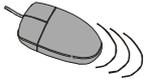
本列顯示開機裝置順序。裝置圖示亮著，表示該裝置可以選擇。



按住圖示後左右拖曳以設定開機裝置順序。

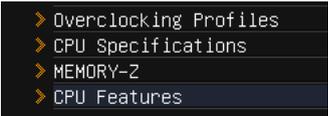
操作選項

CLICK BIOS II 除了讓您以傳統的鍵盤操控外，還支援以滑鼠點擊的方式來設定 BIOS 選項。下表列出以快捷鍵及滑鼠的操作方式。

快捷鍵	滑鼠	說明
<↑↓→←>	 移動游標	選擇項目
<Enter>	 按一下或二下滑鼠左鍵	選擇圖示或欄位
<Esc>	 按一下滑鼠右鍵	跳至 Exit 選單，或由子選單回到主選單
<+>	X	增加數值或變更數值
<->		減少數值或變更數值
<F1>		輔助說明
<F4>		CPU 規格
<F5>		進入 Memory-Z 設定
<F6>		載入最佳預設值
<F10>		儲存變更後重設
<F12>		將螢幕抓圖儲存到 FAT/FAT32 USB 隨身碟

子選單

有箭頭符號在文字欄位左方出現，表示其下有子選單可供選擇。子選單包含欄位參數的附加選項。請使用箭頭或滑鼠將欄位反白後，再按<Enter> 或按二下滑鼠左鍵進入子選單。要回到上一層目錄，只要按下<Esc> 或按滑鼠右鍵即可。



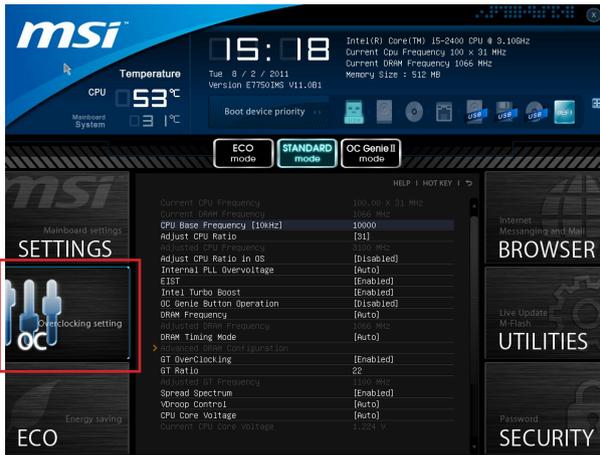
- > Overclocking Profiles
- > CPU Specifications
- > MEMORY-Z
- > CPU Features

輔助說明

CLICK BIOS II 內含輔助說明視窗。您可由任一選單，按下 <F1> 即可叫出。

超頻選單

本選單提供給想超頻主機板的進階使用者。



注意事項

- 手動超頻僅建議給進階使用者使用。
- MSI 不保證超頻動作的成功與否，超頻失敗會保固失效以及嚴重損壞硬體。
- 若您不熟悉超頻，建議使用 OC Genie 簡易超頻。

▶ Current CPU / DRAM Frequency

這些選項顯示目前 CPU、記憶體の時脈速度。唯讀。

▶ CPU Base Frequency [10KHz]

本項設定 CPU Base 時脈 (每單位為 10KHz)。您可調整本數值超頻 CPU。請注意我們無法保證超頻動作及其穩定性。

▶ Adjust CPU Ratio

本項控制 CPU 內建時脈速度的倍頻比率。本項需安裝支援本功能的 CPU 才能調整。

▶ Adjusted CPU Frequency

本項顯示調整後 CPU 的頻率。唯讀。

▶ Adjust CPU Ratio in OS

開啓本項透過 MSI 控制中心，直接在作業系統中調整 CPU 倍頻比率。

▶ **Internal PLL Overvoltage**

本項用以調整 PLL 頻率。

▶ **EIST**

Enhanced Intel SpeedStep 技術讓您在不管電腦是使用電池電力或接上 AC 交流電源的情況，都能設定微處理器的效能表現。本項在安裝支援 Intel® SpeedStep 技術的 CPU 才會顯示。

▶ **Intel Turbo Boost**

本項開啓或關閉 Intel Turbo Boost 功能，該功能推升 CPU 效能(程式要求處理器展現最高效能表現)。

▶ **OC Genie Button Operation**

本項用以開啓或關閉 OC Genie 易超頻功能。

▶ **DRAM Frequency**

本項調整記憶體頻率。請注意我們無法保證超頻動作。

▶ **Adjusted DRAM Frequency**

本項顯示調整後記憶體的頻率。唯讀。

▶ **DRAM Timing Mode**

選擇是否由在記憶體模組上的 SPD (Serial Presence Detect) EEPROM 來配置 DRAM 時序。設為 [Auto] 開啟記憶體時序以及以下“Advanced DRAM Configuration”子選單由 SPD 設定上的 BIOS 控制。選擇 [Link] 或 [Unlink] 可手動設定記憶體時序及“Advanced DRAM Configuration”的相關選項。

▶ **Advanced DRAM Configuration**

按下 <Enter> 鍵以進入子選單。

▶ **Command Rate**

本項控制 DRAM command rate。

▶ **tCL**

本項控制行位址信號 (CAS) 延遲，也就是接收讀取指令後，開始讀取前的延遲時序 (以時脈計)。

▶ **tRCD**

本項設定列位址 (RAS) 到行位址 (CAS) 之間的轉換時序。時脈數越少，記憶體的效能就越好。

▶ **tRP**

本項控制列位址 (RAS) 預充電的時脈週期。若未累積足夠時間，讓列位址在記憶體更新之前預充電，記憶體可能無法保留資料。本項在系統已安裝同步記憶體時才能適用。

▶ **tRAS**

本項指定 RAS 由讀取到寫入記憶體所需時間。

▶ **tRFC**

本項決定 RFC 由記憶體讀取及寫入記憶體所需時間。

▶ **tWR**

本項是寫入資料結束到預充電指令開始間的最短間距。本項透過感覺放大器 (sense amplifier) 將資料回復。

▶ **tWTR**

本項是寫入資料結束到行讀取指令開始間的最短間距。讓輸出入閘道驅動感覺放大器後，再開始讀取指令。

▶ **tRRD**

本項設定不同記憶體分組之間 (active-to-active) 的延遲時序。

▶ **tRTP**

本項設定讀取到預充電間的間隔時間。

▶ **tFAW**

本項設定 tFAW (four activate window delay) 時序。

▶ **tWCL**

本項設定 tWCL (Write CAS Latency) 時序。

▶ **tCKE**

本項設定記憶體模組的脈衝寬度。

▶ **tRTL**

本項設定往返延遲 (Round Trip Latency) 設定。

▶ **Advanced Channel 1/ 2 Timing Configuration**

按下 <Enter> 鍵以進入子選單。接著可在各個通道設定進階記憶體時序。

▶ **GT OverClocking**

本項開啓或關閉內建圖形處理器超頻。

▶ **GT Ratio**

本項控制內建圖形處理器頻率倍頻比率在不同頻率組合下執行。

▶ **Adjusted GT Frequency**

本項顯示調整後內建圖形處理器的頻率。唯讀。

▶ Spread Spectrum

本功能減少由調節時脈產生器的脈衝所引起的電磁波干擾。

注意事項

- 若無電磁波干擾 (EMI) 的問題，請將本項設為關閉 [Disabled]，以達較佳的系統穩定度及效能。但若符合 EMI 規範，請選擇展頻數值以減少電磁波。
- 展頻的數值越大，可減少較多電磁波，相對系統就越不穩定。欲知展頻適當數值，請查詢當地規範。
- 如需進行超頻，請務必將本功能關閉，因為即使是些微的劇波，皆足以引起時脈速度突然增快，進而使超頻中的處理器被鎖定。

▶ VDrop Control

下載 line droop 控制 CPU 電流。

[Auto] 自動調整最高穩定值。

[Low VDrop] 提供較低波動值 (較適超頻)。

▶ CPU Core Voltage/ DRAM Voltage/ PCH 1.05

這些選項用來調整 CPU、記憶體、晶片組等的電壓。

▶ Current CPU Core Voltage/ Current DRAM Voltage

這些選項顯示 CPU 核心或 DRAM 電壓。唯讀。

▶ Overclocking Profiles

按下 <Enter> 鍵以進入子選單。

▶ Overclocking Profile 1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6

按下 <Enter> 鍵以進入子選單。

▶ Set Name for Overclocking Profile 1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6

輸入本項命名。

▶ Save Overclocking Profile 1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6

將選定 profile 的超頻設定儲存到 ROM。

▶ Load/ Clear Overclocking Profile 1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6

由 ROM 下載或清除已儲存的 profile 設定。

▶ Overclocking Profile Save

將目前超頻設定存到 USB 隨身碟。

▶ Overclocking Profile Load

由 USB 隨身碟載入已儲存的設定。

▶ CPU Specifications

按下 <Enter> 鍵以進入子選單。子選單顯示已安裝 CPU 的主要功能。本項依各型號不同而有差異且本項為唯讀。請按 [F4] 隨時進入查看本訊息。

▶ CPU Technology Support

按下 <Enter> 鍵以進入子選單。子選單顯示已安裝 CPU 所支援的技術。唯讀。

▶ MEMORY-Z

按下 <Enter> 鍵以進入子選單。子選單顯示已安裝記憶體的主要功能。本訊息依各型號不同而有異且為唯讀。請按 [F5] 隨時進入查看本訊息。

▶ DIMM1~4 Memory SPD

按下 <Enter> 鍵以進入子選單。本選單顯示已安裝記憶體訊息。

▶ CPU Features

按下 <Enter> 鍵以進入子選單。

▶ Active Processor Cores

本項選擇處理器的核心數。

▶ Limit CPUID Maximum

本項設定讓處理器於較舊的作業系統中限制速度。

▶ Execute Disable Bit

本功能避免一定等級的記憶體緩衝區溢位，也就是病毒嘗試進入系統執行碼破壞處。建議將本項設為開啓。

▶ Intel Virtualization Tech

增強虛擬化技術，並將系統作為多個虛擬系統執行運算。詳情請參閱 Intel 官方網站。

▶ Intel VT-D Tech

本項開啓或關閉 Intel VT-D 技術。詳情請參閱 Intel 官方網站。

▶ Power Technology

本項選擇 Intel 動態電源技術模式。

▶ C1E Support

開啓系統在 CPU 閒置時，減低電量的耗損。僅特定處理器支援 Enhanced Halt state (C1E) 功能。

▶ OverSpeed Protection

本項監控目前 CPU 運算以及電源耗損狀況。在超出特定範圍時，處理器會自動降低時脈速度。若要超頻 CPU，建議將本項設為關閉 [Disabled]。

▶ **Intel C-State**

C-state 是種偵測到處理器在閒置時，會因應減低耗電的一種電源管理狀態。

▶ **Package C State limit**

本項選擇 C-state 模式。

▶ **Long duration power limit (W)**

本項可用於調整長時間的 TDP 電源限制。

▶ **Long duration maintained(ms)**

本項可用於調整長時間電源限制的持續時間。

▶ **Short duration power limit(W)**

本項可用於調整短時間的 TDP 電源限制。

▶ **Primary/ Secondary plane turbo power limit (W)**

本項可用於調整第一組/ 第二組 turbo 供電模組的 TDP 限制。

▶ **1/2/3/4-Core Ratio Limit**

本項選擇 CPU 核心倍頻比率限值。

線上更新 BIOS

本節將教您在進入作業系統前，以 Live Update 線上更新工具更新主機板 BIOS。Live Update 線上更新工具會在您連上網路時自動更新 BIOS，方式如下：

1. 按下 BIOS UTILITIES 選單上的 Live Update 按鈕 。(Winki 須事先安裝)。



2. 若有需要，按下  以設定連線。
3. 按下一步 。
4. Live Update 自動偵測系統 BIOS 版本後，將開始下載更新所需的檔案。



5. 按下確認鈕  更新 BIOS。



注意事項

更新 BIOS 時請勿拔除電源或關機。BIOS 更新不正常會造成主機板無法進入 POST (開機自我測試) 程序。請對照主機板型號及版本來更新 BIOS。

軟體訊息

請取出隨附的驅動程式或公用程式光碟片，放入光碟機中，該軟體會自動執行。請點選該驅動程式或公用程式，照著跳出視窗指示即可完成安裝。驅動程式或公用程式光碟片內含：

- 驅動程式選單：本選單顯示所有可用驅動程式。請依個人需求安裝啟用裝置。
- 應用程式選單：本選單列出主機板支援的軟體程式。
- 服務據點選單：本選單連結微星官網。
- 新品資訊選單：本選單顯示微星新品。
- 防毒軟體選單：本選單提供實用防毒軟體。

注意事項

若要取得最新驅動程式及 BIOS 以獲較佳系統效能，請上微星科技網站取得相關訊息。

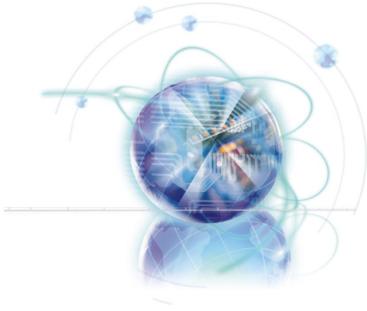
安裝 Winki

請先以隨附的 MSI 驅動程式光碟在 Windows 安裝好 Winki 軟體，即可按下相對應的按鈕來使用內建的 BROWSER (網頁瀏覽)功能及 UTILITIES (工具程式)。

請依以下步驟安裝 Winki：



1. 將電腦開機後進入 Windows 作業系統。
2. 將 MSI 驅動程式光碟放入光碟機。設定畫面會自動跳出。
3. 按下 Driver 頁籤。
4. 按 OTHERS 按鈕。
5. 選擇 Winki 以開始安裝。
6. 安裝完成後請重新開機。



简体中文

Z68A-G45 (G3) 系列

Asia version

主板规格

处理器支持

- 支持 LGA1155 封装的 Intel® Core™ i7/ Core™ i5 /Core™ i3/ Pentium®/ Celeron® 处理器
(要了解CPU的最新信息, 请访问
<http://www.msi.com/service/cpu-support>)

芯片组

- Intel® Z68 (B3) 芯片

内存支持

- 4 条 DDR3 DIMM 支持 DDR3 2133*(OC)/ 1866*(OC)/ 1600*(OC)/ 1333/ 1066 DRAM (最大 32GB)
- 支持双通道模式
(*OC = 超频, 要了解更多模组兼容性问题信息, 请访问
<http://www.msi.com/service/test-report>)

LAN

- 通过 Realtek® RTL8111E 支持 LAN 10/100/1000 快速以太网

音频

- 由 Realtek® ALC892 集成高解析度音频编码器
- 支持带感应插孔灵活的 8 声道音频

SATA

- 通过 Intel® Z68 PCH 支持 2 个 SATA 6Gb/s 端口 (SATA1~2)
- 通过 Intel® Z68 PCH 支持 4 个 3Gb/s 端口 (SATA3~6)

RAID

- SATA1~2 支持 Intel® 快速存储技术 (AHCI/ RAID 0/ 1)
- SATA3~6 支持 Intel® 快速存储技术 (AHCI/ RAID 0/ 1/ 5/ 10)
- 支持 SSD 缓存以加快系统速度

USB 3.0

- 通过 NEC D720200 支持 2 个 USB 3.0 后置输入输出端口
- 通过 NEC D720200 支持 1 个 USB 3.0 板载接口

Multi-GPU

- 支持 ATI® CrossFireX™ 技术
- 支持 NVIDIA® SLI™ 技术
- 支持 Lucid® VIRTU 技术

接口 & 按钮

■ 后置面板

- 1 个 PS/2 键盘/鼠标组合端口
- 4 个 USB 2.0 端口
- 1 个 清除 CMOS 按钮
- 1 个 同轴 S/PDIF-out 端口
- 1 个 光纤 S/PDIF-out 端口
- 1 个 LAN 端口
- 2 个 USB 3.0 端口
- 1 个 HDMI 端口**
- 1 个 VGA 端口**
- 1 个 DVI-D 端口**
- 6 个 灵活的音频端口

** (此 HDMI, DVI-D 和 VGA 端口仅工作在集成显卡处理器下。)

■ 板载周边

- 4 个 USB 2.0 接口
- 1 个 USB 3.0 接口
- 1 个 机箱入侵检测接口
- 1 个 S/PDIF-Out 接口
- 1 个 前置面板音频接口
- 1 个 TPM 模组接口
- 1 个 串行端口接口
- 1 个 DLED3 接口(选配)

插槽

■ 2 个 PCIe 3.0 x16 插槽

- PCI_E2 支持高达 PCIe x16 速率 (当 PCI_E5 为空) 或 PCIe x8 速率 (当 PCI_E5 已安装)
- PCI_E5 支持高达 PCIe x8 速率

■ 3 个 PCIe 2.0 x1 插槽

■ 2 个 PCI 插槽

出厂规格

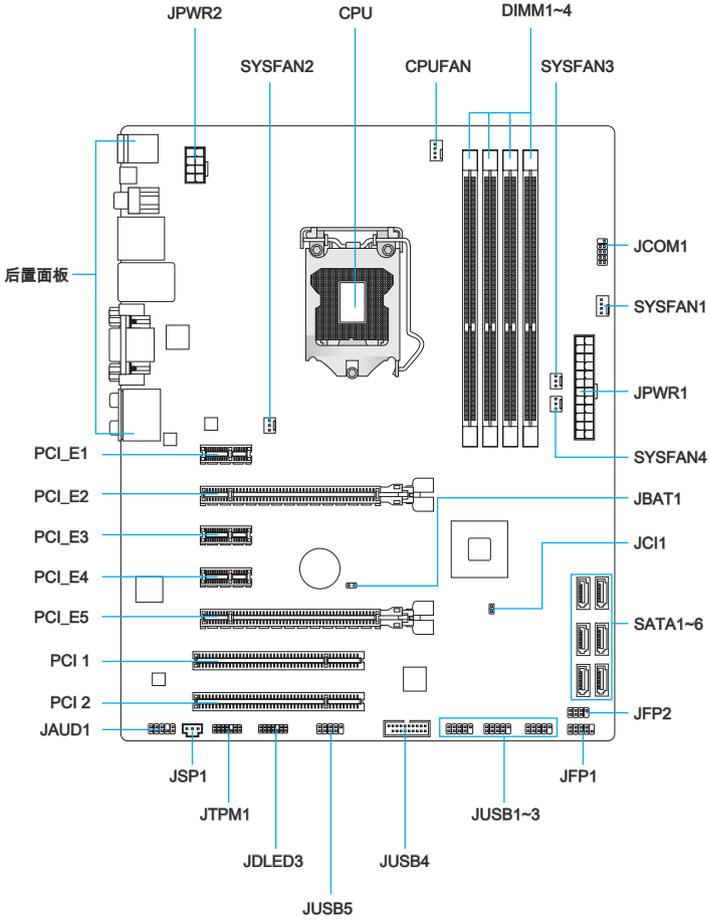
- ATX (24.4 公分 X 30.5 公分)

固定螺孔

- 9 个固定螺丝孔

如果您需要购买配件，并要求零件号码，您可以搜索该产品的网页来获得详细说明。网址为 <http://www.msi.com/index.php>

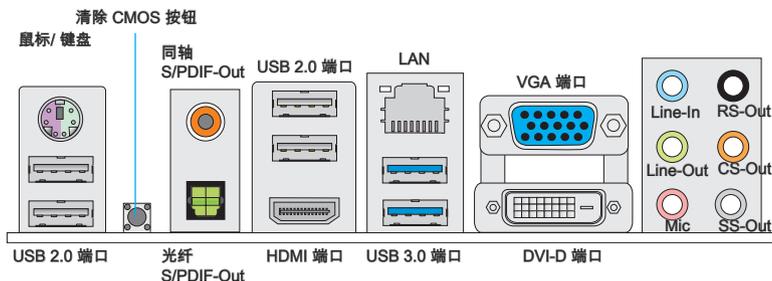
组件快速指南



接口参考指南

端口类型	端口名称	页码
LGA 1155 CPU 安装	CPU	Sc-8
ATX 24-pin 电源接口	JPWR1	Sc-13
ATX 8-pin 电源接口	JPWR2	Sc-13
DDR3 内存插槽	DIMM1~4	Sc-14
PCIe x16 扩展插槽	PCI_E2, 5	Sc-16
PCIe x1 扩展插槽	PCI_E1, 3, 4	Sc-16
PCI 扩展插槽	PCI 1, 2	Sc-16
串行 ATA 接口	SATA1~6	Sc-18
CPU 风扇电源接口	CPUFAN	Sc-19
系统风扇电源接口	SYSFAN1~4	Sc-19
前置面板接口	JFP1, JFP2	Sc-20
前置面板音频接口	JAUD1	Sc-20
USB 2.0 扩展接口	JUSB1, 2, 3, 5	Sc-21
S/PDIF-Out 扩展接口	JSP1	Sc-21
机箱入侵开关接口	JCI1	Sc-22
TPM 模组接口	JTPM1	Sc-22
USB 3.0 扩展接口	JUSB4	Sc-23
DLED3 接口	JDLED3	Sc-23
串行端头接口	JCOM1	Sc-24
清除 CMOS 跳线	JBAT1	Sc-25

后置面板指南



▶ 鼠标/ 键盘

一个 PS/2® 鼠标/键盘迷你 DIN 接口连接一个 PS/2® 鼠标/键盘。

▶ USB 2.0 端口

此 USB 2.0 端口可以连接 USB 2.0 设备，如键盘，鼠标或者其它USB2.0-兼容设备。

▶ 清除 CMOS 按钮

主板上有一个CMOS RAM。它有一枚外置电池为其供电以保持其中的系统配置数据。通过CMOS RAM，每次系统在开机时能自动引导进入操作系统。如果您想要清除系统配置，请使用此按钮。按下此按钮以清除数据。

注意

- 在清除CMOS数据前请确认您系统已经关机 (G3 状态)。
- 在清除CMOS 数据后，系统将自动重启。

▶ 同轴 S/PDIF-Out

此S/PDIF(Sony&Philips数字互连格式)接口可以通过同轴电缆传输数字音频到外部扬声器。

▶ 光纤 S/PDIF-Out

此S/PDIF(Sony&Philips数字互连格式)接口可以通过光纤传输数字音频到外部扬声器。

▶ USB 3.0 端口

USB 3.0端口向下兼容USB 2.0设备。它支持高达5 Gbit/s(超高速)的数据传输速率。

注意

如果您想要使用 USB 3.0 设备，您必须使用 USB 3.0 连接线连接到 USB 3.0 端口。

▶ HDMI 端口

高清晰度的多媒体接口(HDMI) 是一个全数字化的 audio/video 接口,能传送未压缩的数据流。HDMI支持所有电视格式,包括标准,提高,或高清晰度的视频,加上多声道数字式音频在一根唯一的数据线上。

▶ VGA 端口

此 DB15-pin 接口用于连接显示器。

▶ DVI-D 端口

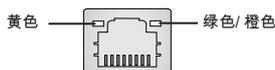
DVI-D (Digital Visual Interface-Digital) 接口允许您连接LCD显示器,为了连接一个显示器更多信息请参考显示器手册。

注意

此HDMI, VGA和DVI-D端口在主板上的显示介面是针对集成显卡处理器IGP (Integrated Graphics Processor) 使用而设计的。假如您安装一个不是集成显卡芯片处理器, 这些显示端口将无效。

▶ LAN

此标准的RJ-45 LAN插口可以连接局域网(LAN)。



LED	颜色	LED 状态	情况
左	黄色	关	网络未连接。
		开(稳定状态)	网络连接正常。
		开(闪烁)	此计算机与其他计算机使用网络通信中。
右	绿色	关	10 Mbits/秒数据传输速率。
		开	100 Mbits/秒数据传输速率。
	橙色	开	1000 Mbits/秒数据传输速率。

▶ 音频端口

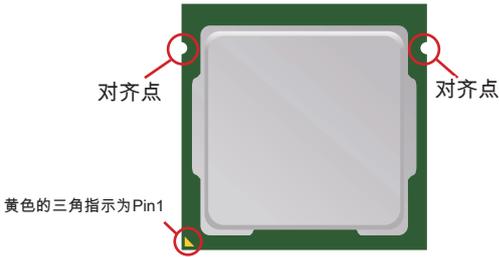
这些音频接口用于连接音频设备。您可以根据音频插孔的不同颜色来区分不同音效。

- 蓝色-Line in: 音效输入,用于连接外部音频输出设备。
- 绿色- Line out: 音效输出, 用于连接音箱或耳麦。
- 粉色- Mic: 麦克风, 用于连接麦克风。
- 黑色- RS-Out: 后置/环绕输出, 在4/ 5. 1/ 7.1声道模式下。
- 橙色- CS-Out: 中置/超重低音输出, 在5.1/ 7.1声道模式下。
- 灰色- SS-Out: 侧置/环绕输出, 在7.1声道模式下。

CPU (中央处理器)

LGA 1155 CPU 简介

LGA 1155 CPU 的表面，使用一些散热胶涂在 CPU 表面，使它更好的散热。



注意

过热

温度过高会严重损害CPU和系统，请务必确认所使用的降温风扇始终能够正常工作，保护CPU以免过热烧毁。确认，您已在CPU和散热片之间涂抹了一层平滑的散热硅胶(或热胶带)以增强散热。

更换 CPU

更换CPU时，请先关闭ATX电源供应或从地面拔掉电源插头以确保CPU的安全。

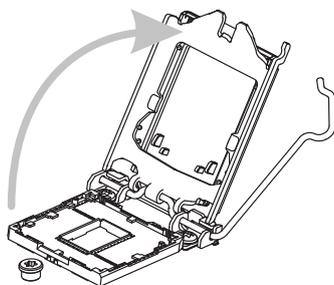
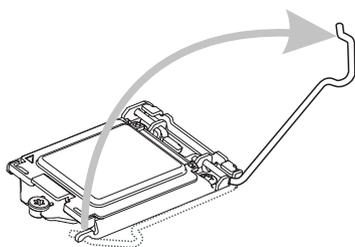
超频

主板设计支持超频。然而,请确认您的配置能够接受这样非常规的设定。在超频时，不推荐任何超技术规范之外的动作。我们不承担损坏或因为在产品规格之外不规范的操作导致的风险。

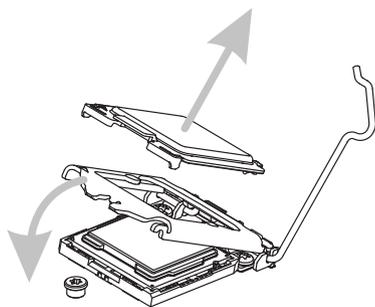
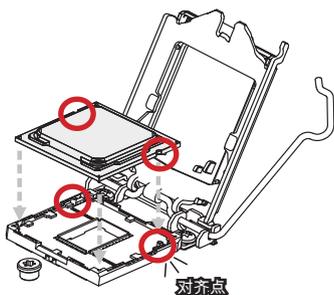
CPU和风扇的安装

当您安装CPU时，请确认已安装好CPU风扇。为防止过热和维持系统的稳定性CPU风扇是非常必要的。请根据以下步骤正确安装CPU和风扇，错误的安装可能会引起您CPU和主板的损坏。

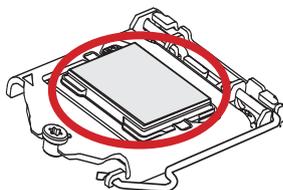
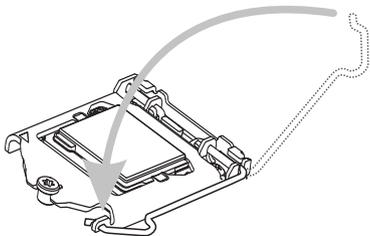
1. 开启钉钩，拉起拉杆到完全打开的位置。
2. 当装载杠杆完全被推开到最大位置时，装载盘盖会自动提起，不要触摸到任何CPU插座引脚。



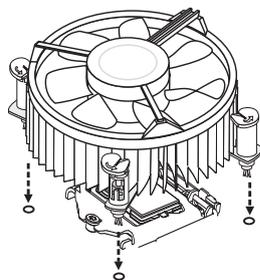
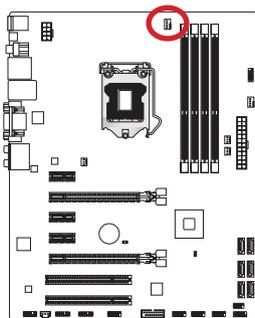
3. 将CPU对齐CPU插座。以手指抓稳CPU底部边缘，将金属接触面向下轻放。CPU对齐点应与CPU插座边对齐。
4. 合上装载盘盖，移除塑料盖。



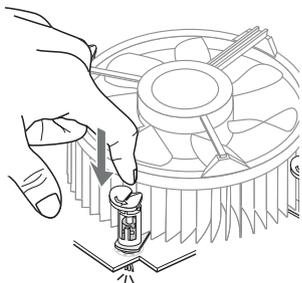
5. 仔细检查CPU是否正确的放置在插槽中，按下拉杆并用底座边的钩子勾住压杆。
6. 均匀的涂撒一层薄薄的散热膏(或散热胶)在CPU的表面。这有助于散热。防止CPU过热。



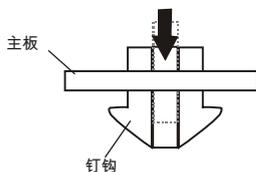
7. 找到主板上的CPU风扇接口。
8. 将散热器放置在主板上，风扇的电线朝向风扇接口处，同时钉钩应该对齐主板上的孔口。



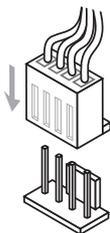
9. 将风扇向下压稳，直到四个钉钩卡进主板的四个孔里。当下压每个钉钩固定在正确位置后，将听到一个咔嗒的声音。



10. 检查主板，确认钉钩边缘已经完全被锁住。



11. 最后，将CPU风扇电源线插入主板上的CPU风扇电源接口。

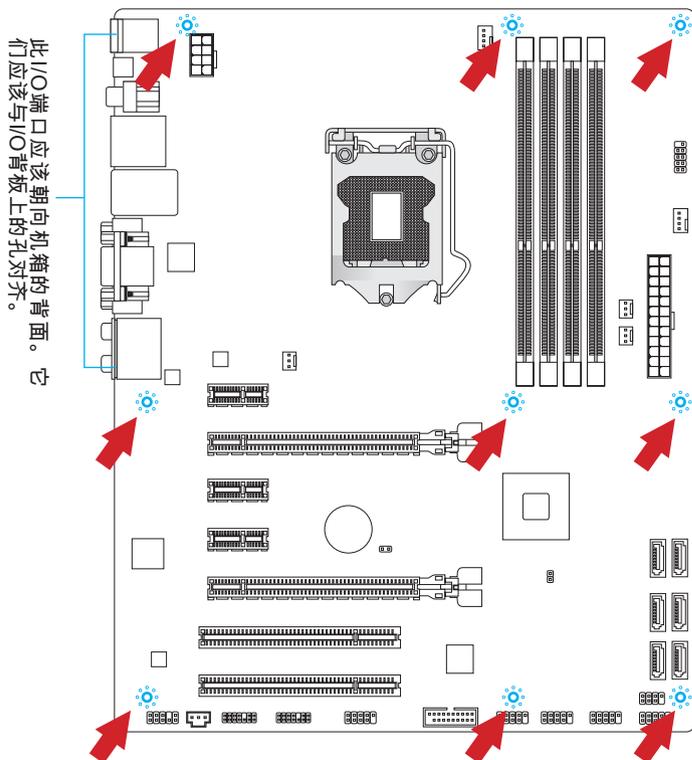


注意

- 请勿触摸 CPU 插槽的引脚。
- 确认在系统启动前CPU风扇已经牢固的粘贴在CPU上。
- 只要CPU尚未安装，请把塑料保护盖覆盖在CPU插槽上，以避免插槽受损（如图1所示）。
- 显示在这部分的主板图片仅作为CPU/散热装置安装的示范。您的主板可能因为购买的型号而不同。
- 关于CPU风扇安装详细描述，请参考CPU风扇包装里的文档说明。

螺丝孔

当安装主板时，首先必须将主板固定在机壳底座。如果机箱壳内带有一个I/O后挡板，请替换成主板包装里带有的I/O后挡板。不需要任何螺丝，此后挡板将轻松的卡在机箱上。调整主板上安装板的固定底座并且用机箱提供的螺丝固定好主板。主板上的螺丝孔位置显示如下，更多信息请参阅机箱内附带的手册。



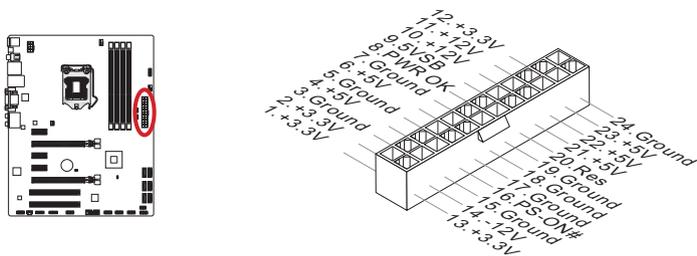
注意

- 安装的主板放在一个平坦的表面上以避免没必要的破碎。
- 为了防止损坏主板，禁止任何的主板电线与机箱之间相连，除了必要的固定螺丝柱外。
- 请确认，没有任何金属组件放入主板或机箱里面，否则放入的金属组件可能造成主板短路。

电源适配器

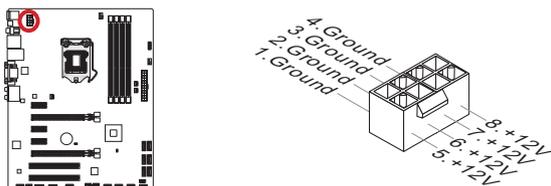
ATX 24-pin 电源接口: JPWR1

此接口可以连接ATX 24-pin电源适配器。在与ATX 24-pin电源适配器相连时，请务必确认，电源适配器的接头安装方向正确，针脚对应顺序也准确无误。将电源接头插入，并使其与主板电源接口稳固连接。



ATX 8-pin 电源接口: JPWR2

此接口用来为 CPU 提供12V 电源。

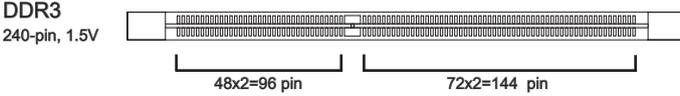


注意

确认所有接口都已正确的连接到ATX电源适配器上，以确保主板提供稳定的工作电流。

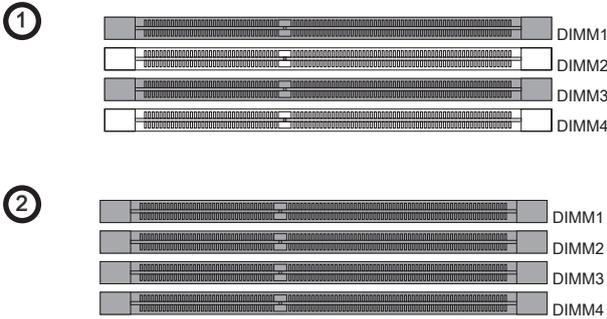
内存

DIMM 插槽用来安装内存模块。要了解内存模组支持的更新信息，请访问 <http://www.msi.com/service/test-report>



双通道内存插入规则

在双通道模式，内存模块能够在二组数据总线下同时传输和接收数据。打开双通道模式可以提高系统性能。请参考以下双通道模式下插入规则。

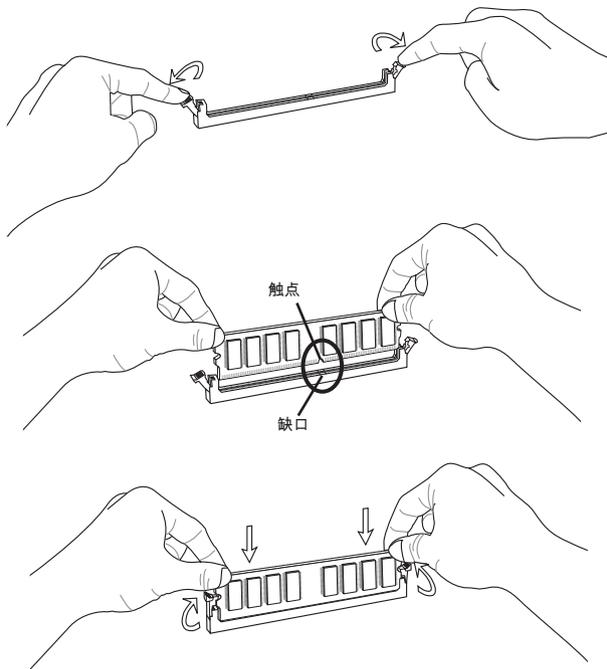


注意

- 由于DDR3内存不与DDR2内存互换，并且DDR3不向下兼容，所以你应该把DDR3内存插入DDR3插槽中。
- 为了确保系统稳定性，在双通道模式中必须使用同类型和同密度的内存模块。
- 必须总是首先将内存模块插入 DIMM1 插槽中。
- 由于系统资源部署，在每条DIMM安装一根8GB内存时，系统仅能检测出最高大于 31+GB (不足 32GB)。

安装内存模组

1. 内存模组的中央仅有一个缺口，内存将被正确的安装到插槽中。
2. 垂直插入内存模组到DIMM插槽，然后将其推入，直到内存模块金手指部分完全插入。当内存模组完全到位，二边塑料卡口将自动闭合。
3. 手动检查内存模块是否由内存槽孔夹完全锁定。

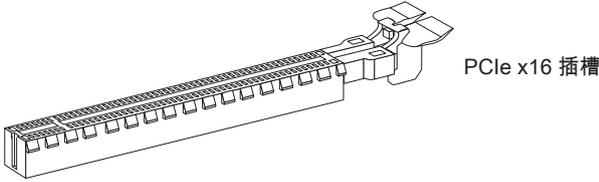


扩展插槽

主板包含了许多扩展插槽，以供安装扩展卡。例如独立显卡或音频卡。

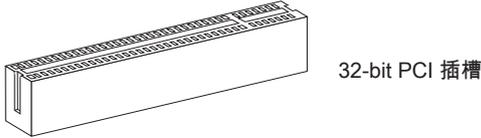
PCIe (Peripheral Component Interconnect Express) 插槽

此 PCIe 插槽支持 PCIe 界面扩展卡。



PCI (Peripheral Component Interconnect) 插槽

此PCI插槽支持网卡，SCSI卡，USB卡和其它兼容PCI规范的扩展卡。



注意

在增加或移除扩展卡时，请首先拔除电源。同时查看关于扩展卡的文档为扩展卡配置必要的硬件或软件。

PCI 中断请求队列

IRQ, 或中断请求队列, 是硬件线路。通过它设备可以将中断信号发送到微处理器。PCI的IRQ针脚一般如下表所示连接到PCI总线针脚:

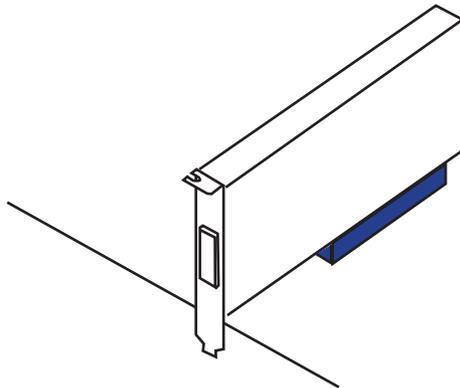
	顺序1	顺序2	顺序3	顺序4
PCI 插槽1	INT A#	INT B#	INT C#	INT D#
PCI 插槽2	INT B#	INT C#	INT D#	INT A#

视频/ 显卡

若主机板有支援显示器接头并且内置显示芯片的CPU处理器时, 您可以使用主机板内置显示器。但利用主机板的扩展插槽来安装独立显示卡也是一种选择。增加一个或多个独立显卡将显著的提高系统图形处理性能。为了确保最好的兼容性, 推荐您使用微星显卡。

独立显卡的安装

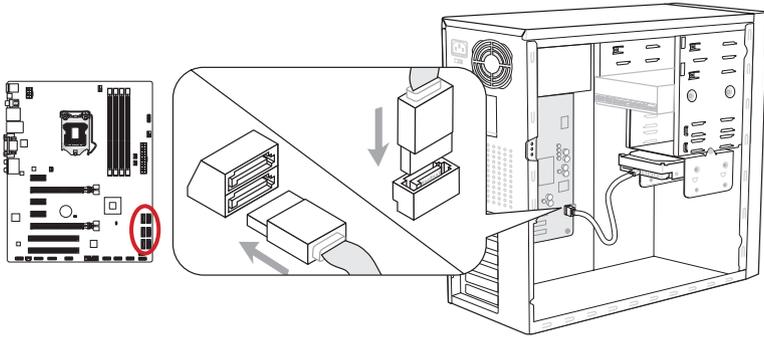
1. 确认显卡将使用什么类型的扩展槽, 找到主板上的扩展槽, 拿掉机箱里用来保护扩展槽的覆盖物。
2. 将显卡与在扩展槽的顶端对齐, 显示端口朝向机箱的外部。对于独立显卡的安装, 推荐使用 PCI_E2 插槽。
3. 将显卡放入扩展槽中, 根据使用的扩展槽, 锁定位置把显卡入在扩展插中。
4. 如果需要, 用螺丝固定显卡边缘在机箱上。
5. 关于最新显卡驱动和特殊的设置请参阅您的显卡手册, 某些视频卡可能需要可以直接供电的电源线。



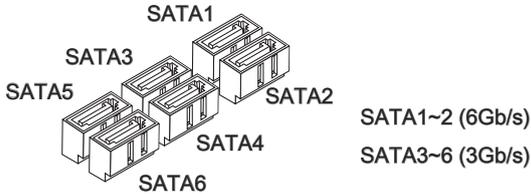
内部接口

串行 ATA 接口: SATA1~6

此接口是高速的串行ATA界面端口。每个接口可以连接一个串行ATA设备。串行ATA 设备包括硬盘 (HDD)，固态硬盘(SSD)，和光盘 (CD / DVD / Blu-Ray)。



* 此图片中的主板布局仅供参考。

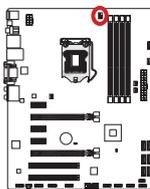


注意

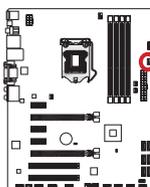
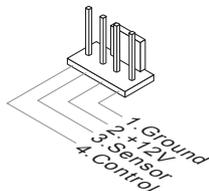
- 许多串行ATA设备也需要带电源供应的电源线，例如：包括硬盘(HDD),固态硬盘(SSD),和光驱(CD / DVD / Blu-Ray)。更多详情请参阅设备的手册。
- 许多机箱也要求串行设备，例如HDD，SSD和光驱设备，应该被拧紧在机箱壳内。关于进一步的安装说明请参阅机箱或串行设备配带的说明手册。
- 请勿将串行ATA数据线对折成90度。否则，传输过程中可能会出现数据丢失。
- SATA 线的两端有相同的插口，然而，为了节省空间建议连接扁平接口端在母板上。

风扇电源接口: CPUFAN, SYSFAN1~4

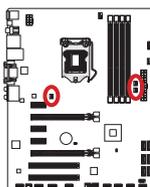
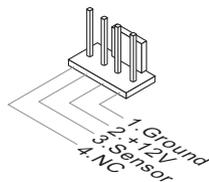
风扇电源接口支持+12V的系统散热风扇。当您将散热风扇连接线接到风扇电源接口时请注意红色线为正极，应该接+12V，而黑色线是地线，应该接GND。如果您的主板有集成系统硬件监控芯片，您必须使用一个特别设计支持风扇速度侦测的风扇方可使用CPU风扇控制功能。



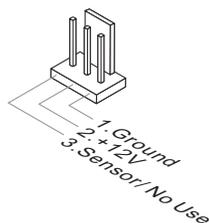
CPUFAN



SYSFAN1



SYSFAN2~4

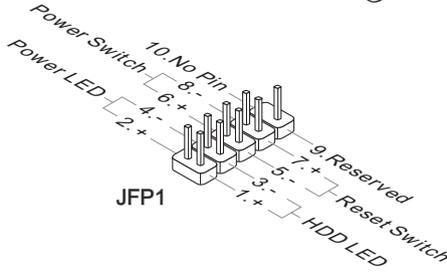
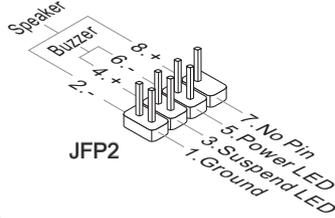
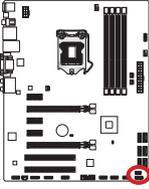


注意

- 请访问处理器官方网站以参见推荐的 CPU 风扇或咨询商家合适的 CPU 散热风扇。
- CPUFAN 支持风扇控制，您可以安装 Control Center 工具以根据 CPU 的当前温度自动控制风扇的速度。
- 如果主板上没有足够的端口连接所有系统风扇，适配器可以通过一个转接头直接连接一个风扇电源线。
- 启动之前，确保没有任何电线击中风扇叶片的可能。

前置面板接口: JFP1, JFP2

这些接口连接前置面板开关和指示灯。JFP1是和Intel®的前置I/O面板连接规格兼容的。当安装前置面板接口时, 请使用附上的m接口以简化安装。从机箱中插入所有的电线在m接口上, 然后再将m接口插在主板上。

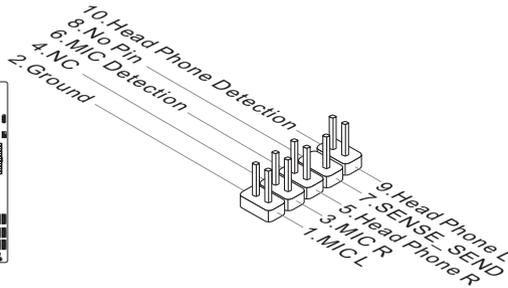
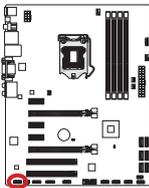


注意

- 因为接口的原因, 标记小三角形的引脚是正极导线。请根据上面的图标和在m接口上的标示来决定接头的插入方向和位置。
- 大多数电脑机箱的前置面板接口主要接入在JFP1上。

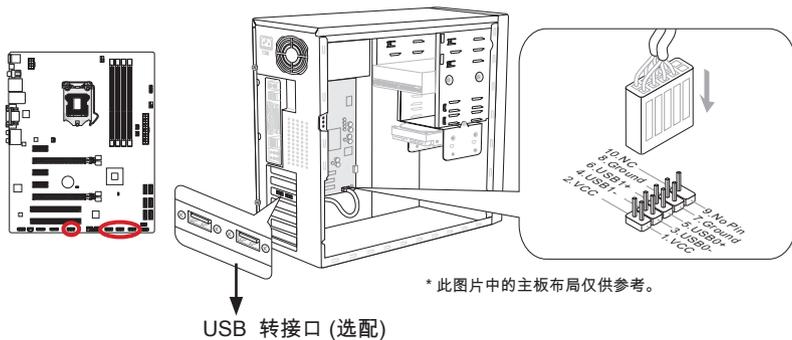
前置面板音频接口: JAUD1

此接口允许您连接您电脑机箱上的前置音频面板。它符合Intel®前置面板I/O连接设计手册。



USB 2.0 扩展连接器: JUSB1/ JUSB2/ JUSB3/ JUSB5

此接口专为连接高速USB外围设备而设计。例如 USB HDD，数码相机，MP3 播放器，打印机，调制解调器等。

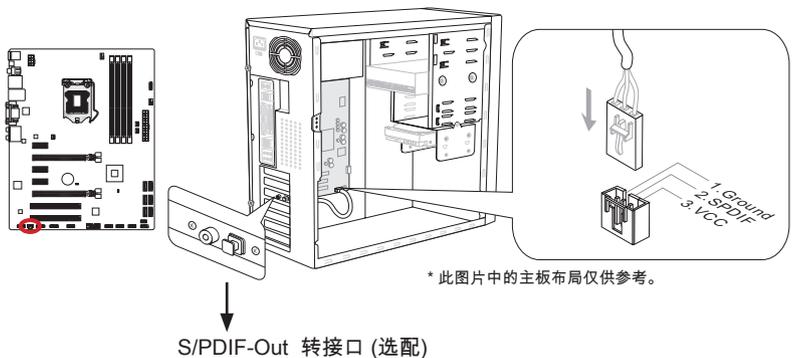


注意

请注意，VCC 和 GND 针脚必须正确连接以避免可能的损坏。

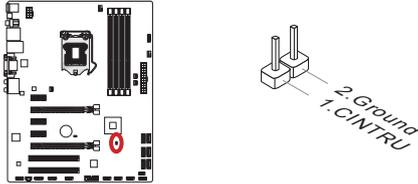
S/PDIF-Out 扩展接口: JSP1

此接口用来连接 S/PDIF (Sony & Philips Digital Interconnect Format) 界面来传送数字音频信号。



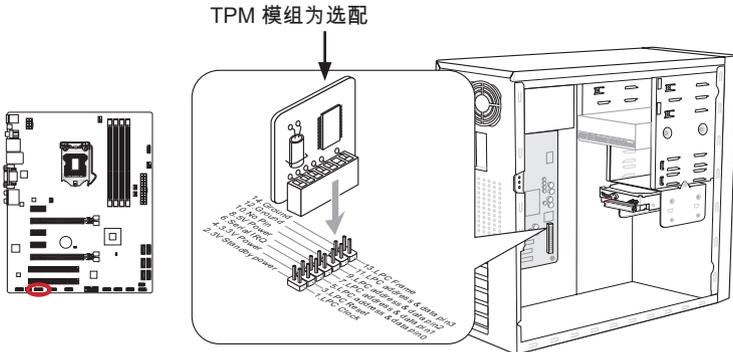
机箱入侵开关接口: JCI1

此接口与机箱入侵开关线缆相连。如果机箱被打开，机箱入侵机制被激活。系统会记录此状态，并在屏幕上显示警告信息。要消除这一警告信息，您必须进入BIOS设定工具清除此记录。



TPM 模组接口: JTPM1

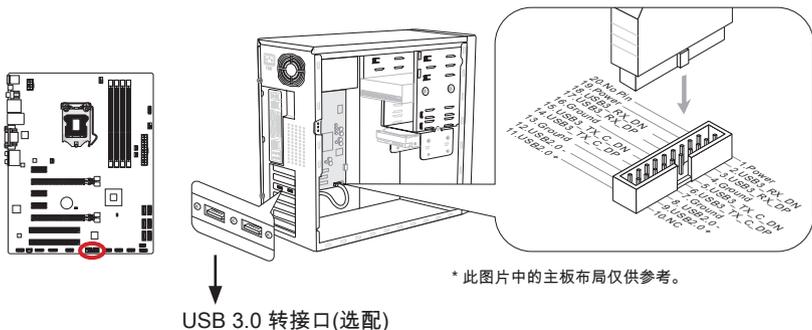
此接口连接一个TPM(安全平台模组)模组(选配)。请参考TPM安全平台手册以获得更多细节和用法。



* 此图片中的主板布局仅供参考。

前置 USB 3.0 接口: JUSB4

USB 3.0端口向下兼容USB 2.0设备。它支持高达5 Gbit/s(超高速)的数据传输速率。

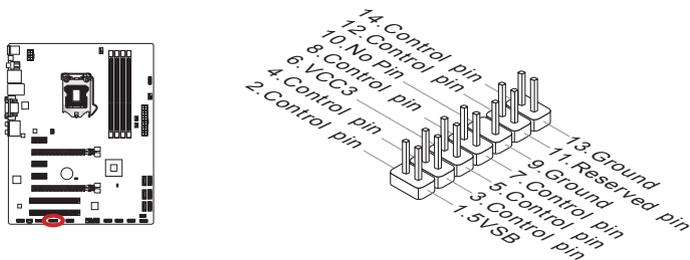


注意

- 请注意 VCC 和 GND 的引脚必须正确连接，以避免造成主板的损坏。
- 如果您想要使用 USB 3.0 设备，您必须使用 USB 3.0 连接线连接 USB 3.0 设备到 USB 3.0 端口。

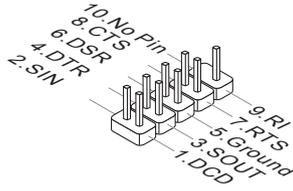
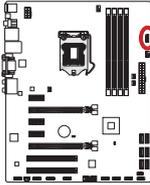
DLED3 接口: JDLED3 (选配)

此接口为连接MSI将来控制卡所用。



串行端口接口: JCOM1

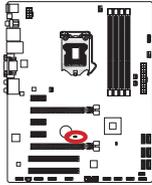
此接口是一个 16550A 高速通讯端口，收/发 16 bytes FIFOs。您可以连接一个串行设备。



跳线

清除 CMOS 跳线: JBAT1

主板上建有一个 CMOS RAM，其中保存的系统配置数据需要通过一枚外置的电池来维持它。CMOS RAM 是在每次启动计算机的时候自动引导操作系统的。如果您想清除系统配置，设置跳线清除 CMOS RAM。



保留数据



清除数据

注意

您可以在系统关闭时短接2和3针清除CMOS。然后再回到1和2针位置，避免在系统打开时清除CMOS RAM，这样将损坏主板。

BIOS 设置

CLICK BIOS II 是一个革命性的 UEFI 界面，它允许您以最优方式来安装和配置您的系统。使用鼠标和键盘，用户可以改变 BIOS 设置，检测 CPU 温度，选择设备启动优先权并且查看系统信息，例如：CPU 名称，DRAM 容量，操作系统版本和 BIOS 版本。用户可以从备份中导入数据资料也可以与朋友分享导出数据资料。通过 CLICK BIOS II 连接英特网，用户可以在您的系统中浏览网页，检查 MAIL 和使用 LIVE Update 来更新 BIOS。

进入设置

计算机加电后，系统将会开始POST(加电自检)过程。当屏幕上出现以下信息时，按 键即可进入 CLICK BIOS II 界面：

Press DEL to enter Setup Menu, F11 to enter Boot Menu
(按 DEL 键进入设定，按 F11 进入启动菜单)

如果此信息在您做出反应前就消失了，而您仍需要进入Setup，请关机后再开机或按机箱上的Reset键，重启您的系统。您也可以同时按下<Ctrl><Alt>和<Delete>键来重启系统。

注意

为了获得更好的系统性能，本章节每个BIOS目录下的项目描述都在不断的更新。因此，这些描述可能有些稍微的不同，仅供参考。

概述

进入CLICK BIOS II之后，如下屏幕显示。



注意

在此指南中的图片仅供参考，可能会因为你购买的产品有所差异。详细信息请参考系统的实际屏幕显示。

► 温度监测

此区域显示了处理器和主板的温度。

► 系统信息

此区域显示时间，日期，CPU 名称，CPU 频率，DRAM 频率，DRAM 容量和 BIOS 版本。

► BIOS 菜单选择

这些区域用来选择 BIOS 菜单。下列选项是可用的：

- **Setting** - 使用此菜单指定芯片组功能，启动设备的设置。
- **OC** - 此菜单包含频率和电压调整选项，增加频率可能获得更好的性能，然而，高频率和高温可能导致不稳定。我们不建议普通用户超频。
- **ECO** - 此菜单与节能设置相关联。
- **BROWSER** - 此功能用来进入 MSI Winki 网页浏览。
- **UTILITIES** - 此菜单包含备份和升级功能。
- **SECURITY** - 此安全菜单用来防止未经许可而做任意更改的设置。您可以使用这些安全功能来保护您的系统。

► 启动设备优先权栏

你可以移动设备图标来改变启动设备优先权。

► 启动菜单

此按钮用来打开一个启动菜单。点击此选项迅速从设备中启动系统。

► 模式选项

此功能允许您预先导入节能或超频功能。

► 菜单显示

此区域提供了 BIOS 设置菜单，允许您更改参数。

启动设备优先权栏

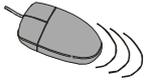
此状态栏显示了启动设备的优先权，高亮的图片表示设备是可用的。



按住图标后左右拖曳来指定启动优先权。

操作

CLICK BIOS II 允许您用鼠标和键盘控制 BIOS 设置。下表列出并描述了热键和鼠标操作。

热键	鼠标	描述
<↑↓←→>	 移动光标	选择选项
<Enter>	 点击/双击鼠标左键	选择图标/ 区域
<Esc>	 点击鼠标右键	跳转到退出菜单或从子菜单返回上一个菜单
<+>	X	增加选项数值或更改数值
<->		减少选项数值或更改数值
<F1>		主题帮助
<F4>		CPU规格
<F5>		进入Memory-Z
<F6>		载入优化设置默认值
<F10>		保存更改并重新启动
<F12>		截图保存到 FAT/FAT32 USB 驱动器中

子菜单

如果您看到指示箭头符号出现在某些选项的左边，这表示包含附加选项的子菜单可从这些选项中展开。您也可使用控制键位（↑↓）以高亮显示选区并按<Enter>以唤出子菜单。然后您可使用控制键位来进入选值，并在子菜单中进行选择。如果您要返回到主菜单，请按<Esc>键位。

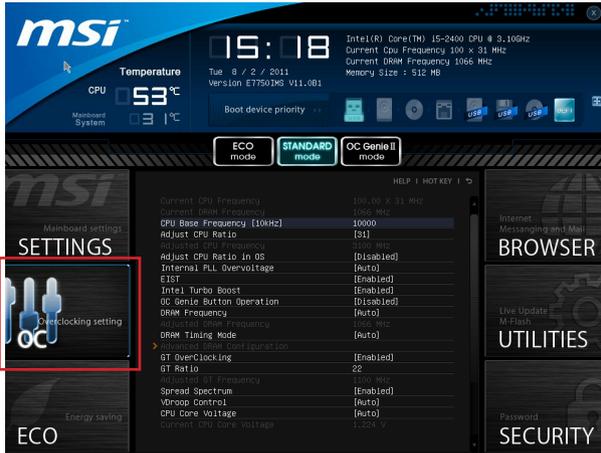
- > Overclocking Profiles
- > CPU Specifications
- > MEMORY-Z
- > CPU Features

主题帮助

CLICK BIOS II 提供您主题帮助的窗口。您可在任一菜单中按<F1>以唤出此幕。此帮助屏幕列出了高亮显示项目的使用控制键位和相关选项。按<Esc>以退出帮助屏幕。

超频菜单

此菜单为想要对主板超频的高级用户提供。



注意

- 仅建议高级用户手动超频您的电脑。
- 超频没有任何保障，不正确的操作可能导致保修无效或严重损坏您的硬件。
- 如果您对超频不熟悉，我们建议您使用易超频的OC Genie II选项。

► Current CPU / DRAM Frequency

此项用于显示当前 CPU 和内存的频率。只读

► CPU Base Frequency [10KHz]

此项允许您设置 CPU 主频 (在10KHz 内)。您可以通过调整数值来对 CPU 进行超频。请注意此超频行为不推荐。

► Adjust CPU Ratio

此项用来控制决定处理器时钟频率的乘数，处理器时钟频率与外频或主板时钟频率有关。此项仅在处理器支持此功能时可用。

► Adjusted CPU Frequency

此项显示已调整的 CPU 频率。只读。

► Adjust CPU Ratio in OS

开启此选项，它将允许您通过使用MSI应用程序来改变在操作系统中的 CPU 变频。

▶ **Internal PLL Overvoltage**

此项用来调整 PLL 电压。

▶ **EIST**

改进的 Intel SpeedStep 技术允许您设定微处理器在电池或 AC 交流电源下的性能水平。此项仅在您安装的 CPU 支持 speedstep 技术的情况下才出现。

▶ **Intel Turbo Boost**

开启或关闭 Intel Turbo Boost，它会自动提升高于额定规格的 CPU 性能。(当应用程序需要处理器达最高性能状态时。)

▶ **OC Genie Button Operation**

此区域用来开启/关闭 OC Genie 功能。

▶ **DRAM Frequency**

此项允许您调整内存频率。请注意此超频行为得不到保障。

▶ **Adjusted DRAM Frequency**

此项显示调整后的内存频率。只读。

▶ **DRAM Timing Mode**

选择内存时序是否被内存模组的 SPD (Serial Presence Detect) EEPROM控制。设置为 [Auto] 开启内存时序选项，BIOS 根据在 SPD 中的配置设置下面的"Advance DRAM Configuration"子菜单选项。选择 [Link] 或 [Unlink] 允许用户配置内存时序和手动设置下列相关"Advance DRAM Configuration"子菜单。

▶ **Advanced DRAM Configuration**

按<Enter>进入子菜单。

▶ **Command Rate**

此项用来控制 DRAM 命令速度。

▶ **tCL**

此项控制行位址信号 (CAS) 延迟，它决定SDRAM接收读取指令后，开始进行读取前的延迟时间 (在时钟周期内)

▶ **tRCD**

在DRAM重置时，列和栏位置是分开处理的。此项设定列位址(RAS)到行位址(CAS)和信号之间的延迟时间。时序数越少，DRAM的效能越好。

▶ **tRP**

此项控制列位址 (RAS)预充电的时序。若无足够时间，让列位址在 DRAM 更新之前预充电，更新可能会不完全，而且 DRAM 可能漏失资料。此项仅适用于系统安装同步动态随机存取内存时。

▶ **tRAS**

此设置决定了 RAS 由读取到写入内存所需时间。

▶ **tRFC**

此设置决定了 RFC 由读取到写入内存所需时间。

▶ **tWR**

最后一次写操作和下一次开始预充电操作之间的最小时间间隔，允许感觉线路恢复核心数据。

▶ **tWTR**

最后一次有效写操作和下一次开始读操作之间的最小时间间隔。允许 I/O 在读命令开始前超速感觉线路。

▶ **tRRD**

此项指定不同内存块 active-to-active 的延迟。

▶ **tRTP**

此项指定读指令和预充电之间的时间间隔。

▶ **tFAW**

此项用来设置 tFAW (four activate window delay) 时序。

▶ **tWCL**

此项用来设置 tWCL (Write CAS Latency) 时序。

▶ **tCKE**

此项用来设置 tCKE 时序。

▶ **tRTL**

此项用来设置 tRTL 时序。

▶ **Advanced Channel 1/ 2 Timing Configuration**

按 <Enter> 键进入子菜单。您可以为每个通道设定内存时序。

▶ **GT OverClocking**

此项用来打开/ 关闭集成显卡的超频。

▶ **GT Ratio**

此设置控制集成显卡频率的比率，能使集成显卡在不同的内存频率组合下运行。

▶ **Adjusted GT Frequency**

此项用来显示已调整的集成显卡频率。只读。

► Spread Spectrum

此功能可以降低 脉冲发生器所产生的 EMI (电磁干扰)。

注意

- 如果您没有任何EMI方面的问题，要使系统获得最佳的稳定性和性能，请设置为[Disabled]。但是，如果您被EMI所干扰的话，请选择Spread Spectrum(频展)的值，以减少EMI。
- Spread Spectrum (频展) 的值越高，EMI会减少，系统的稳定性也相应的降低。要为 Spread Spectrum (频展) 设定一个最合适的值，请参考当地的EMI规章。
- 当您超频时，请关闭 Spread Spectrum (频展)，因为即使一个很微小峰值漂移也会引入时钟速率的短暂推动，这样会导致您超频的处理器锁死。

► VDrop Control

负载线下垂控制当前CPU的电流。

[Auto] 自动设置稳定的最大值。

[Low VDrop] 提供较少的波动 (最好用来超频)。

► CPU Core Voltage/ DRAM Voltage/ PCH 1.05

此项用来调整 CPU，内存和芯片组的电压。

► Current CPU Core Voltage/ Current DRAM Voltage

此项显示当前 CPU 内核/ DRAM 电压。只读。

► Overclocking Profiles

按 <Enter> 键进入子菜单。

► Overclocking Profile 1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6

按 <Enter> 键进入子菜单。

► Set Name for Overclocking Profile 1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6

在此项输入一个名称。

► Save Overclocking Profile 1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6

保存当前超频设置到所选配置文件的ROM中。

► Load/ Clear Overclocking Profile 1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6

从 ROM 中导入或清除已存储的配置文件设置。

► Overclocking Profile Save

保存当前超频设置到 USB 驱动中。

► Overclocking Profile Load

从 USB 驱动中导入已存储的设置。

▶ CPU Specifications

按<Enter>进入子菜单。此子菜单加亮显示所有CPU的主要功能。此信息将因型号而异。只读。您也可以通过长按 [F4] 来访问此信息。

▶ CPU Technology Support

按<Enter>进入子菜单。此菜单显示已安装 CPU 所支持的技术。只读。

▶ MEMORY-Z

按<Enter>进入子菜单。此子菜单高亮显示DIMM所有设置和时序。此信息将因型号而异。只读。您也可以通过长按 [F5] 来访问此信息。

▶ DIMM1~4 Memory SPD

按<Enter>进入子菜单，此子菜单显示已安装内存信息。

▶ CPU Features

按<Enter>进入子菜单。

▶ Active Processor Cores

此项用来选择活跃处理器内核数目。

▶ Limit CPUID Maximum

此项用于为旧操作系统限制列出的处理器速度。

▶ Execute Disable Bit

此功能可以阻止某些类的恶意的“缓冲区溢出”攻击您的系统。建议您一直设置开启。

▶ Intel Virtualization Tech

此项用来启用/禁用英特尔虚拟技术。要获得更多信息请访问英特尔官方网站。

▶ Intel VT-D Tech

此项用来启用/禁用英特尔 VT-D 技术。要获得更多信息请访问英特尔官方网站。

▶ Power Technology

此项允许您选择 Intel Dynamic Power 技术模式。

▶ C1E Support

开启此项减少空闲时CPU能耗。并非所有的处理器支持增强停机状态(C1E)。

▶ OverSpeed Protection

超速保护 (Overspeed Protection) 功能可以监视当前的CPU频率和它的能耗。如果它超过一定水平，处理器自动降低它的时钟频率。如果您想对您的CPU超频，请设置此项为[Disabled]。

▶ **Intel C-State**

C-state是一种电源管理状态。当CPU空闲时，它有效地减少处理器供电。此项将在您安装了支持C-state技术的CPU后出现。

▶ **Package C State limit**

此项允许您设置C-state模式。

▶ **Long duration power limit (W)**

此项用来调整长时间的TDP电源限制。

▶ **Long duration maintained(ms)**

此项用来调整长时间TDP电源限制的维持时间。

▶ **Short duration power limit(W)**

此项用来调整短时间的TDP持续时间的电源限制。

▶ **Primary/ Secondary plane turbo power limit (W)**

此项允许调整主/从供电模组的TDP限制。

▶ **1/2/3/4-Core Ratio Limit**

此项显示CPU的 1/2/3/4 内核倍频限制。

使用 Live Update 更新 BIOS

此章节告诉您在进入操作系统之前如何通过使用 Live Update 工具更新 BIOS。当连接英特尔网时，Live Update 将自动更新 BIOS。下列教您如何使用 Live Update 工具更新 BIOS：

1. 在 BIOS UTILITIES 菜单中(Winki 必须先安装好)。点击 Live Update 按钮 。



2. 如有必要，Setup 连接可通过点击设置按钮 。
3. 点击下一个按钮 。
4. Live Update 将自动检测 BIOS 版本并下载相关文件。



5. 点击确认按钮  来更新 BIOS。



注意

在刷新BIOS期间，不要拔掉或关闭系统。不正确的刷新BIOS可能导致主板不能自检。更新前请您确认主板BIOS是正确的型号和版本。

软件信息

从主板包装中取出驱动/工具光盘，放到光驱中。将自动运行安装，单击屏幕驱动或工具完成安装。此驱动/工具光盘内容包括：

- Driver menu :驱动菜单显示可用的驱动。安装您需要的驱动使设备可用。
- Utility menu :工具菜单显示主板支持的软件应用程序。
- Service base menu :服务菜单通过该菜单连接 MSI 官方网站。
- Product info menu :产品信息菜单它显示微星最新产品信息。
- Security menu :安全菜单它提供有用的防病毒程序。

注意

请访问 MSI 官方网站以获得最新驱动和 BIOS 以得到最佳系统性能。

安装 Winki

使用 BIOS BROWSER 和 UTILITIES 时需要 Winki 软件，首先在 Windows 中从微星驱动光盘上安装 "Winki" 软件应用，然后您可以通过点击各自按钮访问这两个功能。

安装 Winki，根据下列步骤：



1. 打开您的电脑并且进入 Windows 操作系统。
2. 放入微星光盘进入光驱中，安装屏幕界面将自动显示。
3. 点击驱动程序栏。
4. 点击 OTHERS 按钮。
5. 选择 Winki 开始进行安装。
6. 完成后，重新启动您的电脑。

产品中有毒有害物质或元素名称及含量

根据中国<电子信息产品污染控制管理办法>

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr6+)	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
电池 (Battery)	X	O	O	O	O	O
电缆/ 连接器 (Cable/ Connector)	X	O	O	O	O	O
机箱/ 其它 (Chassis/ Other)	X	O	O	O	O	O
光盘驱动器 (如CD, DVD等) (Optical Disk Driver)	X	O	O	O	O	O
硬盘驱动器 (Hard Disk Driver)	X	O	O	O	O	O
印刷电路部件 (PCAs)*	X	O	O	O	O	O
输出输入设备 (如Mouse, Keyboard等) (I/O Device)	X	O	O	O	O	O
液晶显示屏 (LCD Panel)	X	X	O	O	O	O
内存条 (Memory)	X	O	O	O	O	O
处理器和散热器 (Processor and Heatsink)	X	O	O	O	O	O
软件 (如CD、DVD等) (Media)	O	O	O	O	O	O
电源 (Power Supply)	X	O	X	O	O	O
遥控器 (Remote Control)	X	O	O	O	O	O
扬声器 (Speakers)	X	O	O	O	O	O
电视接收器 (TV Tunner)	X	O	O	O	O	O
网络摄像头 (Web Camera)	X	O	O	O	O	O
无线网卡 (Wireless Card)	X	O	O	O	O	O

- *印刷电话部件包括所有印刷电路板(PCB)及其离散组件、IC。
- 上述有毒有害物质或元素清单会依产品出货现况之部件差异而有所增减。
- O: 表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在SJ/T11363-2006标准规定的限量要求下。
- X: 表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出SJ/T11363-2006标准规定的限量要求, 但符合EU RoHS要求。
- 本产品在中国销售之电子信息产品都必须遵守中国<电子信息产品污染控制要求>标准贴上环保使用期限EPUP (Environmental Protection Use Period)标签。
- 本产品使用之环保使用期限EPUP卷标符合中国-电子信息产品环保期限使用通则(SJ/Z 11388-2009)标示之要求 (请参考下图EPUP卷标图标实例, 标示内部之编号适用于各指定产品。)

